ผลของโบรอนและสตรอนเชียมต่อการปรับขนาดเกรนของโลหะเงินผสมเกรด 950

นางสาวสิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR) are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

## EFFECTS OF BORON AND STRONTIUM ON GRAIN REFINEMENT OF SILVER ALLOY GRADE 950

Miss Siriwan Sakultanchareonchai

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Engineering Program in Metallurgical Engineering Department of Metallurgical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2012 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของโบรอนและสตรอนเชียมต่อการปรับขนาดเกรนของโลหะ
	เงินผสมเกรด950
โดย	นางสาวสิริวรรณ สกุลตันเจริญขัย
สาขาวิชา	วิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาลตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นิลารัตนพร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รองศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

> คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ด่านชัยวิจิตร)

1015bit เมื่อขาง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาลตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร)

*กอนนา* ป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(รองศาลตราจารย์ ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ)

1.200 กรรมการ

(อาจารย์ ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน)

\_\_\_\_\_\_ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ คร. ธรณินทร์ ไชยเรื่องศรี)

สริวรรณ สกุลตันเจริญชัย : ผลของโบรอนและสตรอนเซียมต่อการปรับขนาดเกรน ของโลหะเงินผสมเกรด 950. (EFFECTS OF BORON AND STRONTIUM ON GRAIN REFINEMENT OF SILVER ALLOY GRADE 950) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก : ผศ. คร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร,อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: รศ. คร.กอบบุญ หล่อทองคำ, 109 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของโบรอนและสตรอนเซียมต่อการปรับขนาดเกรนของโลหะ เงินผสมเกรด 950 เพื่อศึกษาสมบัติทางกลโดยเติมโบรอนตั้งแต่ 1.8 – 10.7 ppm และหรือ ร่วมกับสตรอนเซียม 140 – 570 ppb การเปลี่ยนแปลงโบรอนในเงินผสมทองแดง ซิลิกอน สังกะสี และ ดีบุก ในช่วง 1.7 – 10.7 ppm ทำให้ขนาดเกรนลดลงจาก 1.1 mm เป็น 0.62 – 0.77 mm โดยปริมาณโบรอนที่เหมาะสมสำหรับการลดขนาดเกรนเงินอยู่ในช่วง 2.9-4.2 ppm เพื่อ ป้องกันการเกิดสารประกอบสีขาวที่ผิวชิ้นงาน และทำให้ขนาดเกรนลดลงจาก 1.1 mm เป็น 0.62 – 0.77 mm และเพิ่มความแข็งแรงดึงสูงสุดจาก 172.4 MPa เป็น 199 – 210 MPa ในโลหะ เงินผสมทองแดงการเติมโบรอนเพื่อลดขนาดเกรนจำเป็นต้องเติมควบคู่กับซิลิกอน อนุภาคที่คาด ว่าส่งผลลดขนาดเกรนกืออนุภาคของโลหะเงินผสมทองแดงซึ่งมีขนาดประมาณ 20 นาโนเมตร ระยะห่างระหว่างอนุภาก 50 – 100 นาโนเมตรเรียงตัวตามรอยต่อเกรนทำให้ขัดขวางการ ขยายตัวของเกรน การเติมโบรอนร่วมกับสตรอนเชียมในเงินเกรด 950 ลดขนาดเกรน จากเดิม 0.62 – 0.77 mm เป็น 0.43 – 0.45 mm แต่ยังคงมีก่าความแข็งแรงดึงสูงสุดอยู่ในช่วงเดิมกือ 196 – 216 MPa โดยมีปริมาณโบรอน 2.6 – 3.9 ppm สตรอนเชียม 140 –570 ppb

ภาควิชา <u>วิศวกรรมโลหการ</u>	ลายมือชื่อนิสิต สีร้อมกา สถุดอกันเจริกรีบ
สาขาวิชา <u>วิศวกรรมโลหการ</u>	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก. ได้มาง เม่ง
ปีการศึกษา <u>2555</u>	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 🖓 🗸

# # 5171836521 : MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING KEYWORDS: SILVER ALLOY / GRAIN REFINEMENT / BORON / STRONTIUM / TEN-SILE STRENGTH

SIRIWAN SAKULTANCHAREONCHAI : EFFECTS OF BORON AND STRON-TIUM ON GRAIN REFINEMENT OF SILVER ALLOY GRADE 950. THESIS ADVI-SOR : ASSIS. PROF. EKASIT NISARATANAPORN, Ph.D. CO-ADVISOR : ASSOC. PROF. DR. GOBBOON LOTHONGKUM, Dr-Ing. 109 pp.

This research aims to study the effects of boron and strontium on grain refinement of silver alloy grade 950 on the improvement of mechanical properties. The boron variation of 1.8 – 10.7 ppm or/and strontium of 140 –570 ppb were used to interpretation for the grain refining improvement. In silver alloy with the addition of Cu, Si, Zn and Sn, an increase of boron to in a range of 1.8 - 10.7 ppm reduced grain sizes from 1.1 mm to 0.62 – 0.77 mm. The optimum content of boron for grain refinement and white stain protection were 2.9 - 4.2 ppm and provided the reduction of grain size from 1.1 mm to 0.62 - 0.77 mm. In addition ultimate tensile strength increased from 172.4 to 199 – 210 MPa. In grain refinement of silver - copper alloy, boron was required to add together with silicon. It was found that many small copperbase particles with 20 nm in diameter were arranged on grain edge of the silver in the interval of 50 – 100 nm. It is possible that the arrangement of the particles might hinder the grain migration. Addition of boron (2.6 - 3.9 ppm) with strontium (140 - 570 ppm)ppb) in silver grade 950 reduced grain size from 0.62 - 0.77 mm to 0.43 - 0.45 mm with the ultimate tensile strength of 195 – 216 MPa.

Department : Metallurgical Engineering	Student's Signature สี่ทางกา ลูกคทันเองรู้บ
Field of Study : <u>Metallurgical Engineering</u>	Advisor's Signature loth & Jon
Academic Year : <u>2012</u>	Co-advisor's Signature Dour Wm

00

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ผู้ช่วยสาสตราจารย์ คร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองสาสตราจารย์ คร.กอบบุญ หล่อทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวคิดสำหรับงานวิจัยตลอดมา รวมถึงท่าน คณาจารย์ภาควิชาวิสวกรรมโลหการทุกท่านที่ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือและสถานที่ทำงานวิจัย รวมถึงทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว.) และบริษัทโอลค์มูนจำกัด จึง ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภาควิชาวิสวกรรมโลหการ ที่เป็นกำลังใจ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ คร.ธรณินทร์ ไชยเรื่องศรี และรุ่นพี่รุ่นน้อง ภาควิชาเกมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่เป็นกำลังใจและช่วยเหลือแนะนำการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนรวมถึงอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์สำหรับการเตรียมชิ้นงานบางที่จำเป็นต้องใช้กวามชำนาญมาก ขอขอบคุณพนักงานสูนย์ เครื่องวิทยาศาสตร์ แล เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณรุ่งวิทย์ เดิมพิทยเวช และพี่พนักงาน บริษัทโอลค์มูน จำกัด ในกวามเอื้อเพื่อการวิจัยที่แสนอบอุ่นตลอดมา ขอขอบคุณพี่เสนีย์ อาจารย์ศิริ

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยใกร่ขอกราบขอบกุณบิดา มารดา และพี่น้องของข้าพเจ้าในกำลังใจและการ สนับสนุนอย่างดียิ่งจนสำเร็จการศึกษา

มทที่ หน้	'n
มทคัดย่อภาษาไทย	]
มทคัดย่อภาษาอังกฤษ	)
โตติกรรมประกาศ จ	Ĵ
ารบัญา	ď
การบัญตาราง เ	ິ່ງ
ชารบัญรูปภาพ	]
าทที่	
. บทนำ1	
.1. ความสำคัญ1	
.2. คำสำคัญ	1
.3. จุดประสงค์งานวิจัย	
.4. ขอบเขตการศึกษาในงานวิจัย	1
.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ4	
ปริทรรศน์วรรณกรรม5	
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง5	
2.1.1 สมบัติทางกายภาพของโลหะเงินและโลหะที่ผสมในเงินสเตอร์ลิง	
2.1.1.1 การพัฒนาโครงสร้างจุลภาคด้วยแผนภูมิสมคุลเฟสระบบเงิน-ทองแคง	
.2 อิทธิพลของธาตุผสมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของเงินสเตอร์ลิง	
2.2.1 ธาตุผสมเพิ่มความต้านทานการหมอง7	,
2.2.2 วิธีป้องกันการหมองของโลหะเงินสเตอร์ลิง15	
2.2.3 ธาตุผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และสมบัติทางกลของเงินสเตอร์ลิง15	
2.2.4 ธาตุปรับขนาดเกรนที่ใช้ในโลหะเงินสเตอร์ลิง และโลหะเงินผสมต่าง ๆ17	,
2.3 การวิเคราะห์โบรอนและสตรอนเชียมในเงิน	)
2.3.1 การศึกษาวิธีการแทรค-เอทช์ (track-etch, Particle Track Autoradiography)32	
2.3.1.1 อันตรกริยา(interaction) ของอนุภาคอัลฟากับสสาร	
2.3.1.2 วิธีการแทรค-เอทช์ (Track-etch)	
2.3.1.3 กลไกการเกิดรอย (Track Formation Mechanism)	
2.3.1.4 การกัดรอย (etching)	
36. วิธีการทดลอง	)

# สารบัญ

3.1 เครื่องมือแ	เละอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
3.2 ขั้นตอนกา	รทคลอง
3.2.1 การ	รผลิตมาสเตอร์อัลลอย ทองแคงอัลลอยและ ต้นเงิน 95 %
3.2.2 521	บียบและวิธีการตรวจสอบ41
3.2.2.1การ	รวิเคราะห์ปริมาณส่วนผสมทางเคมี ด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence (XRF) และ
เครื่อง ICP-C	DES41
3.2.2.2การ	รตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค41
3.2.2.3การ	รทคสอบแรงคึง (Tensile Test)44
3.2.2.4การ	รเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์ด้วย FIB และ TEM45
4. ผลการทด	ลองและอภิปรายผลการทคลอง47
4.1 ผลส่วนผล	ามทางเกมีของเงินสเตอร์ถิง 950 และมาสเตอร์อัลลอย47
4.2 สมบัติทาง	กล52
4.3 การศึกษาข	ประสิทธิภาพของ โบรอน ต่อการถคขนาดเกรน และผลของระยะเวลาหลอม62
4.4 การศึกษาศ	าลไกการลดขนาดเกรนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน(Transmission Electron
Microscope (TEM)	)) และ Focus Ion beam milling (FIB)
4.4.1 การ	รศึกษาผลการศึกษาการกระจายตัวของธาตุผสมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
[[]	บส่องกราค Scanning Electron Microscopy (SEM) และ กล้องวิเคราะห์ระคับ
ទុវ	าภาคด้วยลำอิเล็คตรอน Electron Probe Microanalysis (EPMA)76
4.5 การศึกษาก	การกระจายตัวของโบรอนด้วย เทคนิค Particle track Autoradiography
5. สรุปผล	
ข้อจำกัดงา	านวิจัย
ข้อเสนอแ	นะ85
รายการอ้างอิง	
ภาพผนวก	
ภาพผนวก ก	
ภาพผนวก ข	
ภาพผนวก ค	
ภาพผนวก ง	
ประวัติผู้เขียนวิทยา	านิพนธ์

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2. สมบัติทางกายภาพของโลหะที่ผสมอยู่ในเงินสเตอร์ลิง	6
2.2 ค่า partition coefficient สำหรับธาตุผสมของ อะลูมิเนียม	21
2.3 สรุปเอกโปเนนของอาฟรามี (Avrami exponent) n สำหรับ การแปลงเฟสในรูปแบบต่างๆ	24
2.4 ค่า mean excitation potential ของก๊าซบางชนิด	33
3.1 ส่วนผสมอัลลอยทองแคง ณ ปริมาณ 100 กรัมในสภาวะก่อนหลอม	38
3.2 ขนาดเกรนแบบมหภากสำหรับ โครงสร้างที่มีเกรนสม่ำเสมอ ในรูปแบบอิควิแอกซ์	43
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังขยายและ ค่าการคูณเจฟฟรี (f) สำหรับพื้นที่ 5000 ตาราง	
มิลลิเมตร (f = 0.0002 M <sup>2</sup> )	44
3.4 แผนการคำเนินงานวิจัย	45
4.1 ส่วนผสมทางเคมีของทองแดงอัลลอย ผสมโบรอน	46
4.2 ส่วนผสมทางเคมีของทองแดงอัลลอย ผสมโบรอนและสตรอนเชียม	46
4.3 ส่วนผสมทางเคมีของเงินผสมทองแคงอัลลอย 5 % โดยน้ำหนัก ด้วย ICP-OES	49
4.4 ผลปริมาณธาตุ โบรอนเหลือค้างในชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B ในช่วงเวลาการในเข้าหลอมหลัง	
หลอมละลาย	67
4.5 ปริมาณโบรอนของชิ้นงาน 10.7B(75 B) จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค อีดีเอส Energy	
Dispersive Spectroscopy (EDS)	78
4.6 ปริมาณโบรอนในชิ้นงาน 0.38Sr2.7B(85Sr40B) วิเคราะห์ด้วยอีดีเอส Energy Dispersive	
Spectroscopy(EDS)	81

# สารบัญรูปภาพ

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
รูปที่
2.1 แผนภูมิสมคุลเฟสระบบเงิน-ทองแคง
2.2 แผนภูมิของ Ellingham สำหรับการเกิดออกไซด์ของธาตุต่างๆ
2.3 โครงสร้างจุลภาค (SEM) และแถบฟิล์มพาสซีฟของอินเคียมออกไซค์ (Passive ${ m In_2O_3}$ )ใน
Ag-In alloy ที่มี In 7 %
2.4 การเปรียบเทียบผิวหลังการหล่อและล้างปูนระหว่างเงินสเตอร์ลิงผสมทองแคงสังกะ
และ ซิลิคอน (สองต้นทางซ้าย) กับ เงินสเตอร์ลิงผสมทองแคง ซิลิคอน (สองต้า
ทางขวา)
2.5 ผิวชิ้นงานเงิน95%ผสมซิลิคอน 0.1-0.5% และ ทองแคง 4.5-4.9 % ผ่านการทคสอบกัน
หมองในบรรยากาศ H <sub>2</sub> S ที่เวลา1.30-1.50 ชม
2.6 กราฟการเปลี่ยนแปลงค่าสี(DE) ที่เวลาและปริมาณซิลิคอนต่างกันขนผิวเงิน 95.0%
2.7 โครงสร้างเงินสเตอร์ลิง 95.0% ผสมซิลิคอน
ก) ซิลิคอน 0 % ที่กำลังขยาย 100 เท่า ข) ซิลิคอน 0 % ที่กำลังขยาย 1500 เท่า
<ul> <li>ค) ซิลิคอน 0.17 % ที่กำลังขยาย 100 เท่า ง) ซิลิคอน 0.17 % ที่กำลังขยาย 1500 เท่า</li> </ul>
จ) ซิลิคอน 0.44 % ที่กำลังขยาย 100 เท่า จ.) ซิลิคอน 0.44 % ที่กำลังขยาย 1500 เท่า
2.8 ปริมาณชาตุผสมชนิดต่างๆ ที่มีต่อค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ในโลหะเงินผสม
2.9 ก) ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรง ณ จุดคราก( $\mathbf{R}_{\mathbf{p}}$ )กับเส้นผ่านศูนย์กลางของกรน(d) ข)
ภาพวาดของ dislocation pile-up ตามเส้นประด้วยการกระตุ้นให้ dislocation ในเกรนที่ 2 ขยับ
ตัวเกลื่อนที่ไป
2.10 ผลการเติม grain refiner บน grain structure ของ Al-1.8%Mn ณ dT/dl= 1 $^{\circ}$ C/s a) 0.01
wt% Ti b) 0.15wt%Ti
2.11 การเปลี่ยนแปลง Gibbs free energy ที่ส่งผลต่อ Cluster radius R เป็นผลรวมของ interfa-
cial energy $A\gamma_{SL}$ กับ volume energy $V\Delta g_{v}$ โดย critical nucleus ที่ R <sup>*</sup> ถูกกำหนดโดย $\Delta G_{max}$
โดย $\Delta G^*$ เป็นก่า activation energy สำหรับ nucleation
2.12 การสร้างจุดกำเนิดทรงกลมของ บนผิว Substrate
2.13 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น (concentration profile) ของ สารละลายไทเทเนียมใ
อะลูมิเนียมในช่วงการโตของเกรนถูกควบคุมด้วยการแพร่ (diffusion-controlled grain growth
โดย รัศมีเกรนของแข็ง (Solid grain (r <r)) regio<="" td="" titanium-depleted="" ถูกล้อมรอบด้วย=""></r))>
เนื่องจาก Partitioning ของ ไทเทเนียมทำให้เกิดการแพร่ของไทเทเนียมจากของเหลวไปสู่ของแข็ง
2.14 เฟสไดอะแกรมของ Al-Ti ที่ส่วนผสม ไม่เกิน 2 %Ti ในช่วงความเข้มข้นเพอริเทคติก
2.15 แผนภูมิสมคุลระหว่าง เงินและ โบรอน

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
รูปที่	หน้า
2.16 แผนภูมิสมคุลของ Ca-Si	29
2.17 แผนภูมิสมคุลของ B-Si	30
2.18 การกระจายของโบรอนในออสเตนนิติกสแตนเลส ที่เย็นตัวจาก a) 980 °C b) 920 °C c) 860 °C	
d) 780 °C e) 640 °C f) ผ่านกระบวนการเย็นตัวจาก 1150 °C ถึง 640 °C ที่อัตราการเย็นตัว 2 °C/s	31
2.19 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) แสดง อนุภาคโบรอน ที่	
ขอบเกรน ที่ a) 860 °C b) 780 °C	31
2.20 การกระจายตัวของโบรอนในโมลิบดินัม ที่ปริมาณโบรอน 1.1ppm	31
2.21 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของอนุภาคอัลฟา กับพิสัยในอากาศแห้ง ที่อุณหภูมิ 15 °C	
ความคัน 1 บรรยากาศ	33
2.22 แผนภาพอธิบายกลไกการเกิดรอย	34
3.1 ก.แผนผังขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเงินด้วยการหล่อแบบไล่ขี้ผึ้ง	40
3.1 ข. แผนผังกระบวนการทดลอง	40
3.2 ภาพชิ้นทดสอบแรงดึง	44
3.3 Focused Ion beam milling (FIB) รุ่น Quanta 200 3D มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	45
3.4 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน Transmission Electron Microscope (TEM) รุ่น JEM-2010	
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	45
3.5 แผนผังสรุปกระบวนการทดลอง	46
4.1 ลักษณะจุคสีคำที่ผิวชิ้นงานหล่อเงิน และคราบสีขาวที่ผิวชิ้นงาน2.26 (150B)	49
4.2 ขนาคเกรนของชิ้นงานเงินผสมทองแคง สังกะสี ซิลิกอนและ คีบุกผสมโบรอน(ไม่ผสม	
สตรอนเชียม)	51
4.3 ส่วนผสมโบรอน ณ ตำแหน่ง ฐานต้นเงินและ ทางน้ำย่อย ของชิ้นงาน 25B	52
4.4 ความสัมพันธ์ของปริมาณโบรอนก่อนหลอมต่อค่าความแข็งแรงคึงสูงสุด (Ultimate	
tensile strenght -UTS) ความแข็งแรงคึงที่จุดคราก (Yield strength – YS) และ Elongation(%)	
และขนาดเกรนของเงินเกรด 950 ผสม ทองแดง สังกะสี ดีบุก ซิลิคอน และโบรอน ต่อ	
ส่วนผสม โดยชื่อ (nominal composition)	53
4.5 ผิวชิ้นงานหล่อ 2.9 (5B) 3.2 (15B) 3.2B (25B) และ 2.26 (150B)ตามลำดับ	54
4.6 ขนาดเกรนของชิ้นงานเงิน control(No B, Sr) 2.9B(5B) 3.2B(25B) 10.7B(75B) และ	
2.26B(150B) กัดกรดด้วยกรดกำมะถัน 5% กรดโครมิค 1 % ถ่ายรูปด้วยกล้องสเตอริโอ	
ร่วมกับ เลนส์ไดโนอายส์	55

รูปที่	หน้า
4.7 ความสัมพันธ์ของปริมาณโบรอนและสตรอนเชียมก่อนหลอมต่อค่าความแข็งแรงคึงสูงสุด	
(Ultimate tensile strength -UTS) ความแข็งแรงคึงที่จุดคราก (Yield strength - YS) และ	
Elongation(%) และขนาคเกรนของเงินเกรค 950 ผสม ทองแคง สังกะสี คีบุก ซิลิกอนโบรอน	
และสตอนเชียม	56
4.8 ผิวหลังหล่อของชิ้นงานเงินสเตอร์ลิง เติม โบรอน และ สตรอนเชียม	57
4.9 ขนาดเกรนของชิ้นงานเงินสเตอร์ถิงเติม โบรอน และ สตรอนเชียม กัดกรดด้วยกรดกำมะถัน	
5%กรคโครมิค1% ถ่ายรูปด้วยกล้องสเตอริโอร่วมกับ เลนส์ใคโนอายส์	57
4.10 ลักษณะของการฉีกขาดขณะร้อนที่ก้านแหวนเงินผสมอัลลอย Cu-0.2Si-1.65Zn	58
4.11 ความสัมพันธ์ของปริมาณโบรอนในเนื้อเงินต่อค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด (Ultimate	
tensile strength-UTS) ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength – YS) และ Elongation(%)	
และขนาดเกรนของเงินเกรค 950 ผสม ทองแดง สังกะสี ดีบุก ซิลิกอน โบรอน	59
4.12 ความสัมพันธ์ของปริมาณสตรอนเชียมในเนื้อเงินต่อค่าความแข็งแรงคึงสูงสุด (Ultimate	
tensile strength-UTS) ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength – YS) และ Elongation(%)	
และขนาดเกรนของเงินเกรด 950 ผสม ทองแดง สังกะสี ดีบุก ซิลิกอนโบรอนและ สตอน	
เชียม	60
4.13 การกระจายตัวของเฟสที่มีทองแคงสูงของชิ้นงานเงินสเตอร์ลิงเติม โบรอน (control)	61
4.14 การกระจายตัวของเฟสที่ที่มีทองแคงสูงของชิ้นงานเงินสเตอร์ถิงเติม โบรอน 40 ppm	
และ สตรอนเชียม 0 (control No B, Sr) 42.5 85 และ 125 ppm	61
4.15 เกรนของเงินผสมอัลลอยแตกต่างกันผ่านการหล่อและอุ่นเบ้า 0 นาที เทในแบบปูนที่ 600	
A	
องศาเซลเซยส	62
องศาเซลเซยส	62
องศาเซลเซยส 4.16 ผลขนาดเกรนของชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B สัมพันธ์กับเวลาสำหรับระยะเวลาการหลอม ก)0 นาที ข) 9 นาที ก) 12 นาที ง) 45 นาที	62 64
องศาเซลเซยส 4.16 ผลขนาดเกรนของชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B สัมพันธ์กับเวลาสำหรับระยะเวลาการหลอม ก)0 นาที ข) 9 นาที ก) 12 นาที ง) 45 นาที 4.17 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานสัมพันธ์กับเวลาสำหรับการหล่อและเทในเบ้าปูน	62 64 65
<ul> <li>องศาเซลเซยส</li></ul>	62 64 65 66
<ul> <li>องศาเซลเซยส</li></ul>	62 64 65 66
<ul> <li>องศาเซลเซยส</li></ul>	62 64 65 66
<ul> <li>องศาเซลเซยส</li></ul>	<ul><li>62</li><li>64</li><li>65</li><li>66</li><li>67</li></ul>
<ul> <li>องศาเซลเซยส</li></ul>	<ul><li>62</li><li>64</li><li>65</li><li>66</li><li>67</li></ul>

	54		
รูปที่			หน้า
4.21 โครงสร้างจุลภาคของ			
ก)	ชิ้นงาน control(No B,Sr) ถ่ายภาพด้วย Foo	sus Ion Beam(FIB)ที่รอยต่อเกรน	
ข)	ชิ้นงาน control(No B,Sr) ถ่ายภาพด้วย กล้	องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน	
	(Transmission electron Microscope TEM)	ที่รอยต่อเกรน	
ค)	ชิ้นงาน 10.7B(75B) ถ่ายภาพด้วย Focus Ic	n Beam(FIB)ที่รอยต่อเกรน	
٩)	ชิ้นงาน 10.7B(75B) ถ่ายภาพด้วย กล้องจุล	ทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน	
	(Transmission electron Microscope TEM)	ที่รอยต่อเกรน	70
4.22 โ	ัครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน 10.7B (75 B) ร	กี่มีโบรอน10.7 ppm มีอนุภาคขนาด 10-20	
nm	ะจายตามรอยต่อเกรน มีระยะห่างประมาณ 5	0- 100 nm	71
4.23 การเปรียบเทียบการเกิดอนุภาคที่รอยต่อเกรน ก) โครงสร้างจุลภาคแบบภาพพื้นสว่าง			
ของรอเ	ยต่อเกรนชิ้นงาน control(No B, Sr) ข) โครง	เสร้างจุลภาคแบบภาพพื้นสว่างของรอยต่อ	
เกรนชิ้า	้นงาน ค) แถบสว่างมีคมอเรของอนุภาค ง) รู	ปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกที่	
ของเกร	รนที่ 1 Ag(1) ฉ)รูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตร	รอนแบบเลือกที่ของเกรนที่ 2 Ag(2) จ)	
ของเกรนที่ 1 Ag(1) น)รูบแบบการเลี้ยวเบนอเลกตรอนแบบเลอกที่ของเกรนที่ 2 Ag(2) ง) รูปแบบการเลี้ยวเบนสองครั้งของอนุภาคทับซ้อนกับเกรนที่ 1 และ 2		72	
4.24 N	เลการวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์แบบกระจายพลังง	าน ( EDS) ที่บริเวณตะกอนที่รอยต่อเกรน	
ณ อนุภ	กาค (particle) และ บริเวณเนื้อพื้น (Matrix) จ	เองชิ้นงานเงินผสมอัลลอย 75B	73
4.25 ภา	าพโครงสร้างจุลภาคตรวจสอบด้วย EPMA จ	มองชิ้นงาน10.7B (75 B)	
ก)โครง	งสร้างจุลภาคแบบภาพพื้นสว่าง (bright-field	(BF) image)	
າ)	กระจายตัวของทองแดง	ค) การกระจายตัวของซิลิคอน	
ง) การf	กระจายตัวของสังกะสี	จ) การกระจายตัวของโบรอน	74
4.26 ภาพโครงสร้างแบบพื้นสว่าง (BF-TEM) ที่กำลังขยายต่ำ ณ บริเวณรอยต่อของ เฟสที่สอง			
ต่อเนื่อง	งกับขอบเคนใครท์ของชิ้นงาน 10.7 B(75B)		75
4.27 ລັ້ກ	กษณะเกรนของชิ้นงาน10.7B(75B)		77
4.28 ຄ້າ	ักษณะเกรนของชิ้นงาน10.7B(75 B) แ	ละการตรวจสอบปริมาณโบรอนด้วย การ	
กระจาย	ยพลังงานของรังสีเอกซ์(Energy Dispersive )	Spectroscopy-EDS)	78
4.29 กา	ารกระจายตัวของธาตุในชิ้นงาน 10.7B(75 B	) ด้วย EPMA	
ก) ภาพ	เถ่ายในระบบ BEI ข) การศ	าระจายตัวของ เงิน (Ag)	
ค) การเ	กระจายตัวของ ทองแดง (Cu) ง) การก	ระจายตัวของ ซิลิคอน (Si)	
<b>ຈ) การ</b> ก	กระจายตัวของ สังกะสี (Zn) ฉ) การศ	าระจายตัวของ โบรอน (B)	79

ещ х <i>х</i>	
รูปที่	หน้า
4.30 การกระจายตัวของอนุภาคกลุ่มทองแคง โบรอนของชิ้นงาน10.7B (75B) ด้วย FIB	80
4.31 ลักษณะเกรนและตำแหน่งการตรวจสอบปริมาณโบรอนโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบ	
ส่องกราด ( Scanning Electron Microscopy ) สำหรับชิ้นงาน 0.38Sr2.7B (2.85Sr40B)	81
4.32 การกระจายตัวของธาตุในชิ้นงาน 0.38Sr2.7B (85Sr40B)	82
4.33 รอยจากเทคนิค PTA และ โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย 200เท่า ของ	
ก) และ ค) ชิ้นงาน 10.7B (75B)	
ข) และ ง) ชิ้นงาน Control (No B, Sr)	84
ก.1 โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยายต่างๆของชิ้นงานเงินผสมโบรอนในปริมาณต่างๆ	92
ก.2 โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยายต่างๆของชิ้นงานเงินผสมโบรอนและสตรอนเชียมใน	
ปริมาณต่างๆ	93
ข.1 ขนาดเกรนที่กำลังขยายต่างๆของชิ้นงานเงินผสมโบรอนในปริมาณต่างๆต่าง	95
ข.2 ขนาดเกรนที่กำลังขยายต่างๆของชิ้นงานเงินผสม โบรอนและสตรอนเชียมในปริมาณต่างๆ	96
ค.1 การเตรียมชิ้นงานด้วย FIB	98
ค.2 ภาพการสไลค์ชิ้นงานบางเพื่อทคสอบกล้องทีอีเอ็ม ด้วย เทคนิคการสไลค์บางด้วย FIB	
สำหรับเงินผสมอัลลอย 75B	99
ค.3 ภาพการสไลค์ชิ้นงานบางเพื่อทคสอบกล้องทีอีเอ็ม ด้วย เทคนิคการสไลค์บางด้วย FIB	
สำหรับเงินผสม อัลลอย control (No B, Sr)	100
ง.1 (ก)แถบสว่างมืดมอเรแบบขนาน (ข) แถบสว่างมืดมอเรแบบหมุน (ค) แถบสว่างมืดมอเร	
แบบทั่วไป และ ความสัมพันธ์ความแตกต่างกัน $\Delta_{ m g}$ (ปรับเปลี่ยนจาก Graef [2003])	104
ง.2 การเลี้ยวเบนสองครั้งในสองวัฏภาค ก)ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบน h <sub>ı</sub> k <sub>ı</sub> l <sub>ı</sub> จากเมทริกซ์เกิดการ	
เลี้ยวเบนครั้งที่สองในตะกอนหรือผลึกแฝดที่อยู่ในระดับต่ำกว่า ข) ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบน	
h <sub>2</sub> k <sub>2</sub> l <sub>2</sub> จากตะกอนหรือผลึกแฝดเกิดการเลี้ยวเบนครั้งที่สองในเมทริกซ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า	106
ง.3 ภาพเสมือนแสคงแนวรังสึการเลี้ยวเบนสองครั้งในชิ้นงานที่มีสองเฟสซ้อนทับกันอยู่ พึง	
ระลึกว่ามุมเลี้ยวเบนมีค่าน้อยมาก และ ลำอิเล็กตรอนตรงและ ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนจากเมท	
ริกซ์จะตกกระทบและทะลุผ่านโครงสร้างผลึกของตะกอน เกิดแบบรูปการเลี้ยวเบนของ	
ตะกอนที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่มีจุดศูนย์กลางเลื่อนไปตามตำแหน่งของลำอิเล็กตรอนแต่ลำ	
เนื่องจากเมทรกซ์กับตะกอนเป็นวัฏภาคที่ต่างกัน ดังนั้นโดยทั่งไป มุมเถี้ยวเบน $ heta_{ m B1}= heta_{ m B2}$	107

รูปที่	หน้า
ง.4 ก) แบบรูปการเลี้ยวเบนจาก [001] เมทริกซ์(●)ซึ่งมีโครงสร้าง fcc ข)แบบรูปการเลี้ยวเบน	
จาก[001] <sub>ตะกอน</sub> ( <b>A</b> )ซึ่งตะกอนมีโครงสร้างผลึก <i>fcc</i> เช่นกัน (พิจารณามุมเลี้ยวเบน $ heta_{B1}$ และ $ heta_{B2}$	
เปรียบเทียบกับรูป ง.3) ค) จุดเลี้ยวเบนครั้งที่สอง (d) ที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของลำอิเล็ก ตรอน	
เลี้ยวเบน 020 <sub>M</sub> แบบรูปการเลี้ยวเบนเหมือนกันแต่จุคศูนย์กลางเลื่อนไปอยู่ที่จุคเลี้ยว เบน	
020 <sub>M</sub> ง) จุคเลี้ยวเบนครั้งที่สอง (d) ที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนทั้ง 8 ลำ	
รอบลำอิเล็กตรอนผ่านตรง	108

## บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1. ความสำคัญ

้ ปัจจุบันการส่งออกเครื่องประดับมีบทบาทสำคัญและทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยอยู่ใน ้ถำดับต้น ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงชันวาคม 2555 มีมูลค่าส่งออกสูงในถำคับที่ 3 ถึง 408,040.2 ้ถ้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากมูลก่าเดิม คือ 371,239.3 ล้าน(ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554) คิดเป็น ร้อย ้ละ 11.39 อย่างไรก็ตามหากพิจารณามูลค่าการส่งออกที่แท้จริง กลับพบการชะลอตัวลดลงในสินค้า ้เกือบทุกรายการ ยกเว้นเครื่องประดับเงินที่เริ่มปรับตัวเป็นบวกส่วนกระแสการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าทักษะและความชำนาญของช่างไทยอยู่ในระดับสูงทำให้ผลิตเครื่องประดับของไทยมีความ ้ประณีตงคงามและราคาไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับคณภาพที่ได้จากฝีมือช่าง อันเป็นข้อเค่นของไทย ในการแข่งขันทางการตลาคโลก แต่การนำความร้และเทคนิคต่าง ๆ ทางค้านโลหะวิทยา เทคโนโลยี การผลิตขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับยังไม่ปรากฏ ้ชัคเจน ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเครื่องประดับจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยี (know-how) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่าง ๆ รวมถึงอัลลอยคุณภาพสูงจากต่างประเทศมาโดยตลอด ส่งผลทำ ให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง เพราะงาคกวามรู้ในการต่อยอคเทกโนโลยี ต้องนำเข้าเทกโนโลยีอยู่ตลอด และยากที่จะพึ่งพาตนเองต่อไปในอนากต ทำให้ไม่สามารถยืนหยัดอย่ได้ในสภาวะที่มีการแข่งขัน รนแรงมากขึ้นเนื่องจากต้นทนการผลิต (ค่าแรงงาน นำเข้าเทคโนโลยี เครื่องจักร ฯลฯ) สงกว่าชาติ ้คู่แข่งอื่น ๆ เช่น จีน เวียดนาม และ อินเดีย ดังนั้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้ ้งำเป็นต้องทำการพัฒนาให้ความรู้และต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ของบุคลากร ผู้ชำนาญงาน และช่างฝีมือ พัฒนาสร้างเครื่องจักรที่ทันสมัย และสามารถผลิตวัตถุดิบขึ้นใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพา จากต่างประเทศ

ในการผลิตเครื่องประดับเงิน มักผลิตด้วยการหล่อไล่ขี้ผึ้งหรือการหล่อแบบอินเวสเมนต์ เป็นหลัก เนื่องจากสามารถปรับปรุงบรรยากาศในการหลอม และสรรสร้างเครื่องมือรวมถึงวัตถุดิบ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานได้มากมาย เช่น การใช้เครื่องหล่อโลหะที่ทันสมัยสามารถควบคุม บรรยากาศได้ การเติมโลหะผสมเพื่อเพิ่มความต้านทานการหมอง รวมกับการเพิ่มความแข็งแรง ทำ ให้สามารถสร้างตัวเรือนที่บางและเบามีคุณภาพสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาโลหะผสมเพื่อ ลดข้อบกพร่องที่มักพบในงานหล่อเช่น ตามด รูพรุนจากการหดตัวและการฉีกจาดจณะร้อน ที่มักพบ ในงานหล่อโลหะด้วยแบบเหล็กหรือ แบบเซรามิก ในอดีตได้นำทองแดงมาเป็นโลหะผสมเข้าไปใน เนื้อเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่ทองแดงกีมีผลทำให้กุณภาพผิวตัวเรือนต่ำมีฝ้าดำฝ้าแดงเกิดได้ง่าย หรือเมื่อนำไปใช้งานตัวเรือนก็มัวหมอง คำคล้ำได้ง่าย (Low tarnish resistance) แนวทางแก้ไขปัญหา นี้มีหลายแนวทาง ดังนี้ 1 การเพิ่มปริมาณเนื้อโลหะเงิน เช่น เพิ่มเป็น 97% หรือบางแห่งใช้เนื้อเงินที่นำเข้าจาก ต่างประเทศที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.99% แม้ว่าการใช้เนื้อโลหะเงินสูงขึ้นจะลดปัญหา ในด้านคุณภาพผิวหลังหล่อได้บางประการ แต่ความแข็งแรง ความแข็งของตัวเรือนมีค่า ลดลงอย่างมาก ทำให้ในสภาวะใช้งานตัวเรือนขูดขีดเป็นรอยและบิดเบี้ยวได้ง่าย

- 2 การชุบเคลือบผิว เช่น การชุบด้วยชาตุหรือวัสดุกันหมอง การชุบด้วยโรเดียม การชุบด้วย สารอินทรีย์ต่าง ๆ การชุบในลักษณะนี้สามารถป้องกันผิวโลหะไม่ให้หมองคล้ำได้ซึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิด ความหนาและความสามารถในการยึดเกาะของผิวชุบ ดังนั้นเมื่อผิวหลุด ลอกออกหรือล่อนจากการเสียดสี ขูดขีด หรือการกะเทาะ ก็จะเผยเนื้อโลหะข้างในออกมา และเกิดการหมอง ซึ่งต้องแก้ไขโดยนำไปลอกผิว ทำกวามสะอาดและชุบเคลือบผิวใหม่
- 3 การเติมอัลลอยกันหมองในขั้นตอนการหล่อหลอม วิธีการนี้เป็นแนวทางการเพิ่มความ สามารถในการด้านทานการหมองในเนื้อโลหะ โดยอาศัยธาตุในกลุ่มมีตระกูล เช่น ทอง แพลตินัม หรือธาตุที่สามารถเกิดออกซิเดชันได้ดีกว่าทองแดงและออกไซด์ที่เกิดขึ้นไม่มีสี และยึดเกาะผิวดี คล้ายกับกระบวนการเกิดออกไซด์ของโครเมียมในเหล็กกล้าไร้สนิม หรือ อะลูมิเนียมออกไซด์ในอะลูมิเนียม ซึ่งออกไซด์ดังกล่าวจะมีคุณสมบัติป้องกันผิวและเพิ่ม ความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้

นอกจากธาตุผสมมีส่วนช่วยให้ความด้านทานต่อการหมองดีขึ้น ธาตุผสมยังช่วยให้คุณสมบัติ ด้านอื่นๆ ดีขึ้นอีกด้วย ได้แก่ 1. การลดปัญหาการเกิดรูพรุนจากก๊าซ และการหดตัวของน้ำโลหะจน เกิดรอยแตกหรือการฉีกขาดขณะร้อน 2. การเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งด้วยการอบชุบความ ร้อน และ 3. การเพิ่มความแข็งแรงด้วยการปรับความละเอียดของโครงสร้างจุลภาครวมถึงเกรนของ เงิน ธาตุผสมที่มักนิยมเติมในเงินสเตอร์ลิง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามปริมาณการเติม คือ 1. ธาตุผสม หลัก ได้แก่ ทองแดง และ 2. ธาตุผสมรอง ได้แก่ ดีบุก ซิลิกอน อินเดียม เยอร์มาเนียม สังกะสี เป็นต้น ธาตุผสมยังมีคุณประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

- 1. ลคระยะเวลาการขัดแต่งชิ้นงานเนื่องจากฝ้าคำแคงจากทองแคงออกไซด์
- ลดความล่าช้าในการผลิตเนื่องจากปัญหาการขาดความแข็งแรงและความแข็งของเงิน สเตอร์ลิง เช่นในกรณีการใช้สังกะสีทดแทนทองแดงที่มักใช้เป็นอัลลอยหลัก สังกะสี สามารถสร้างสารละลายของแข็งเฟสเดียวร่วมกับเงินได้ดี โดยเฟสดังกล่าวสามารถมี ส่วนผสมสังกะสีได้ถึง 29 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และเฟสผสมของเงินและสังกะสีนี้มี ความอ่อนนิ่มใกล้เคียงเงินบริสุทธ์ ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขัดและ สามารถ เกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานที่ง่ายในช่วงการขัดละเอียด
- ลดค่าใช้จ่ายในการสกัดเศษโลหะ โดยลดจำนวนครั้งการส่งเศษโลหะเก่าไปสกัดเป็น เม็คโลหะเงินบริสุทธิ์ หรือกล่าวได้ว่าสามารถนำเศษโลหะมาหลอมใช้ใหม่ได้

- ลดของเสีย ด้วยการใช้ธาตุที่ส่งเสริมให้เงินมีเกรนเล็กละเอียด ลดปัญหาการแตก เนื่องจากการหล่อ ที่มักเกิดขึ้นจากการใช้อัลลอยผสมธาตุกันหมองทำให้มีการหดตัวสูง ในช่วงการเย็น
- เพิ่มความคงทนในการใช้งาน เช่น ชิ้นงานคงความแข็งแรงและ ไม่หมองเมื่อสัมผัสความ ร้อน

ในปัจจุบันกลุ่มอัลลอยที่ปรับขนาดเกรนเงินหรือมีตัวลดขนาดเกรน (Grain refiner) มี กวามสำคัญต่อกระบวนการผลิตโลหะด้วยวิธีการหล่ออย่างมากและเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเรือน โดยไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการอบชุบ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการฉีกขาดเนื่องจากการหดตัวของน้ำ โลหะในช่วงแข็งตัว (Hot tearing) ถึงกระนั้นก็ตามข้อมูลจากต่างประเทศ ยังพบว่ามีการศึกษาน้อย และไม่พบว่ามีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อบ่งชี้ตัวแปรและ ขั้นตอนการทำงานของธาตุผสมอย่างชัดเจน จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งแก่การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยที่ทำมา โดยเติมธาตุผสมที่ลดขนาดเกรนเข้า ไปในอัลลอยที่มีประสิทธิภาพในการกันหมองซึ่งได้ผลิตขึ้น เพื่อช่วยให้ตัวเรือนโลหะมีเกรนขนาด เล็ก ลดปัญหาการฉีกขาดเมื่อร้อน และยังช่วยให้สามารถเพิ่มปริมาณธาตุกันหมอง (ซิลิกอน ฯลฯ) ให้ สูงมากขึ้นส่งผลต่อความต้านทานการหมองสูงขึ้นต่อไป

#### 1.2. คำสำคัญ

Silver alloy, Grain refinement, Boron, Strontium, Tensile strength

#### 1.3. จุดประสงค์งานวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของธาตุปรับขนาดเกรน (Grain refiner) ต่อสมบัติทางกล และ โครงสร้างจุลภาค ของเงินสเตอร์ลิงที่ผสมธาตุกันหมอง

2. เพื่อหาปริมาณธาตุปรับขนาดเกรนที่เหมาะสมในการสร้างเกรนเล็กละเอียด

#### 1.4. ขอบเขตการศึกษาในงานวิจัย

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านโลหวิทยาและผลวิจัยการปรับปรุงกุณ ภาพเงิน สเตอร์ลิงโดยการเติมชาตุที่เป็นตัวลดขนาดเกรน (เช่น โบรอน และ สตรอนเชียม)
- สึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตอัลลอยที่เหมาะสม ทั้งในด้านการ เตรียมวัตถุดิบ การหล่อหลอม การเทเม็ด และการควบคุมการผลิตอัลลอย
- หาปริมาณชาตุปรับขนาดเกรนที่เหมาะสมเพื่อนำไปผลิตเม็ดอัลลอยที่มีส่วนผสมของชาตุ ปรับขนาดเกรนตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไปและนำไปผลิตโลหะเงินสเตอร์ลิงกันหมองที่มีเกรนขนาด เล็กละเอียด และเปรียบเทียบกับโลหะเงินสเตอร์ลิงที่ผสมทองแดงอัลลอยที่ไม่ผสมชาตุปรับ ขนาดเกรน วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของอัลลอยที่ผลิตขึ้น

4.ศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่ผสมอัลลอยที่ผลิตขึ้น

## 1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ทราบอิทธิพลของธาตุปรับขนาดเกรนต่อสมบัติทางกลเช่น ความแข็งแรงดึงของเงิน สเตอร์ลิงผสมธาตุกันหมอง และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับโครงสร้างจุลภาค
- ทราบถึงอิทธิพลของธาตุปรับขนาดเกรนต่อ โครงสร้างจุลภาคเงินสเตอร์ลิง
- ทราบถึงอิทธิพลของชาตุปรับขนาดเกรนต่อสภาพผิวและลักษณะสีของเงินสเตอร์ลิง ในสภาพหลังการหล่อและขัดเงา เพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงาม
- ทราบช่วงปริมาณการเติมชาตุปรับขนาดเกรนที่เหมาะสมต่อการผลิตอัลลอยที่ให้ สมบัติทางกลที่ดีควบคู่กับความต้านทานการหมองที่เหมาะสม
- ทราบผลเสียและข้อได้เปรียบบางประการที่พบจากการเติมธาตุปรับขนาดเกรนใน ปริมาณไม่เหมาะสม

## บทที่ 2 ปริทรรศน์วรรณกรรม

## 2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เงินสเตอร์ถิ่งเป็นโลหะผสมที่มีเงินเป็นธาตุผสมหลัก (Base Metal) ผสมกับทองแคงและธาตุ ผสมอื่นๆ ตามคำนิยามของมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยใน มอก. 21-2515 เงินสเตอร์ลิง (Sterling Silver) หมายความว่า โลหะเงินที่มีโลหะชนิคอื่นปนอยู่ไม่เกินร้อยละ 7.5 โดยน้ำหนักซึ่งทำให้ กุณสมบัติที่ดีของเงินไว้คือ ความขาว ความสวยงามเป็นมันวาว และความทนทานต่อการกัดกร่อน

ในสมัยก่อนได้มีการใช้โลหะเงินในการผลิตเหรียญกษาปณ์ และต่อมาได้ใช้ทำ เครื่องประดับทั้งในรูปของแหวน สร้อยต่าง ๆ และใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ในโต๊ะอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ทั้งในประเภทเป็นเงินสเตอร์ลิง หรือการชุบเงิน เพราะเงินเป็นวัสดุที่สามารถนำมาชุบได้ นอกจากนี้ยังใช้อย่างมากในอุตสาหกรรมภาพถ่าย ตลอดจนใช้ในทางทันตกรรม เช่น เงินอมัลกัม (Silver Amalgam) ทำแผ่นเคลือบเครื่องมือทางเคมีและถ่ายภาพ ใช้เป็นวัสดุทางไฟฟ้า เช่น ทำ หน้าสัมผัสไฟฟ้า หรือใช้เป็นโลหะแบริ่ง (Bearing Metal) ในส่วนที่เรียกว่า Babbitt ซึ่งใช้เงินผสม แกดเมียมโดยมีเงินผสมอยู่ไม่เกิน 5% รวมถึงการผลิตลวดประสาน (Solder wire) สำหรับการเชื่อมต่อ ทางไฟฟ้า โดยพบว่า อัตราการใช้โลหะมีก่าในกลุ่มอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

### 2.1.1 สมบัติทางกายภาพของโลหะเงินและโลหะที่ผสมในเงินสเตอร์ลิง

ตัวอย่างธาตุสำหรับผสมในเงินสเตอร์ลิงเช่นในตารางที่ 2.1 จากสมบัติทางกายภาพที่ แตกต่างกัน ส่งให้เกิดสารละลายของแข็งที่มีสมบัติแตกต่างซึ่งสามารถพิจารณาเบื้องต้นจากแผนภูมิ สมคุล 2 ธาตุ และจากความแตกต่างนี้ทำให้การผสมธาตุเสริมเอื้อประโยชน์ในการใช้งานในรูปแบบที่ แตกต่างกันโดยทั่วไปมุ่งเน้นการเพิ่มความด้านทานการหมอง และความแข็งแรงของเงินสเตอร์ลิงเป็น หลัก ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

#### 2.1.1.1 การพัฒนาโครงสร้างจุลภาคด้วยแผนภูมิสมดุลเฟสระบบเงิน-ทองแดง

จากรูปที่ 2.1 แผนภูมิสมคุลเฟสระบบเงิน-ทองแคง พบว่าทองแคงสามารถละลายในเงินให้ สารละลายของแข็งแอลฟาเฟส (α phase) ได้สูงสุด 8.8%โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 779.1 °C และที่ อุณหภูมินี้จะเกิดปฏิกิริยายูเทคติกซึ่งจะมีส่วนผสมของทองแดง 28.1%โดยน้ำหนัก ความสามารถใน การละลายของทองแดงในสารละลายของแข็งแอลฟาเฟสจะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ส่วนเงินจะ สามารถละลายในทองแดงให้สารละลายของแข็งเบต้า (β phase) ได้สูงสุด 8%โดยน้ำหนัก ที่ อุณหภูมิห้องโลหะผสมเงินและทองแดงจะประกอบไปด้วยเฟส 2 เฟส คือ แอลฟาเฟสและเบต้าเฟส

สมบัติ	เงิน	ทองแดง	ดีบุก	เยอร์มาเนียม	สังกะสึ	ซิลิคอน
สัญลักษณ์	Ag	Cu	Sn	Ge	Zn	Si
เลขอะตอม	47	29	50	32	30	14
น้ำหนักอะตอม	196.8665	63.546	118.69	72.61	65.39	28.086
โครงสร้างผลึกที่ 25°C	FCC	FCC	-	-	HCP	Diamond Cu-
						bic
ส์	ขาวเงา	แดงเงา	ขาว,เทา	ขาวเงา	ขาวเงา	คำ
สมบัติ	เงิน	ทองแดง	ดีบุก	เยอร์มาเนียม	สังกะสึ	ซิลิคอน
ความถ่วงจำเพาะ	10.5	8.96	7.28	5.323	7.14	2.33
ความหนาแน่นที่ 20°C	10,500	8,960	7,280	5,323	7,140	2,330
(Kg/m <sup>2</sup> )						
จุดหลอมเหลว ( °C )	960	1,083	231.9	938.2	419.6	1,423
จุดเดือด ( <sup>°</sup> C )	2,195	2,600	2,602	2,833	907	2,355
สีสารประกอบออกไซด์	ใส-น้ำตาลคำ	น้ำตาลแดง, คำ	ดำ เทา	ขาว	ขาวอม	ใส
					เหลือง	
สีสารประกอบซัลไฟด์	ใส-คำ	ขาวอมเขียว-	າງ	-	ใส, ขาว	-
		ฟ้า, ดำ			อมเหลือง	

ตารางที่ 2.1 สมบัติทางกายภาพของโลหะที่ผสมอยู่ในเงินสเตอร์ลิง[1]

โลหะเงินสเตอร์ลิงที่ถูกหล่อขึ้นภายใต้สภาวะสมคุล เมื่อปล่อยให้เกิดการแข็งตัวเฟสที่เกิดขึ้น จะประกอบด้วยสารละลายของแข็ง (Primary Solid Solution) ที่เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ โดยปกติการ แข็งตัวของงานหล่อจะ ไม่อยู่ในสภาวะสมคุล นั่นคือ โครงสร้างภายหลังที่ ได้จะประกอบด้วย สารละลายของแข็ง Primary Silver-rich (α phase) ซึ่งเริ่มเกิดที่อุณหภูมิประมาณ 896 °C ในลักษณะ การแข็งตัวแบบกิ่งไม้ (Dendritic Solidification) ส่วนของเหลวที่เหลืออยู่ขณะเกิดการแข็งตัวจะมี ส่วนผสมของทองแดงสูงกว่าของเหลวเริ่มต้น ต่อมาก็จะเกิด โครงสร้างยูเทคติกที่ประกอบด้วย เฟสอัลฟาผสมกับ เฟสเบต้า ที่แทรกอยู่ระหว่างกิ่งต่างๆของเดน ใครท์ที่อุณหภูมิ 796°C ดังนั้นเฟสที่ เกิดขึ้นทั้งหมดของ โลหะเงินสเตอร์ลิงหล่อที่อุณหภูมิห้องจะประกอบ ใปด้วยสารละลายของแข็ง Primary Silver-rich และ โครงสร้างยูเทคติกของ โลหะเงินและทองแดง

#### 2.2 อิทธิพลของธาตุผสมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของเงินสเตอร์ลิง

ในการผลิตเกรื่องประดับเงินสเตอร์ลิงด้วยการหล่อ คุณลักษณะที่ต้องได้รับการพัฒนาการมาก ขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการดังนี้

1. การเพิ่มอายุการใช้งานและ ความต้องการดูแลรักษาง่าย

 การลดระยะเวลาการผลิต รวมถึงลดต้นทุนการผลิตเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทาง การตลาดในต่างประเทศ

จากลักษณะความต้องการดังกล่าวทำให้มีการพัฒนาการใช้ธาตุผสมหลายชนิด เพื่อให้ได้ คุณสมบัติที่ดีขึ้น ธาตุผสมที่ใช้สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ทั้งธาตุผสมที่เป็นตัวลดออกซิเจน ธาตุผสมที่เพิ่มคุณสมบัติด้านกลึงไส ฯลฯ แต่ในงานวิจัยนี้จะเน้นธาตุผสมเพียง 2 กลุ่มคือ



รูปที่ 2.1 แผนภูมิสมคุลเฟสระบบเงิน-ทองแคง[43]

ธาตุผสมเพิ่มความต้านทานการหมองและธาตุผสมลดขนาดเกรน

## 2.2.1 ธาตุผสมเพิ่มความต้านทานการหมอง

ธาตุผสมกลุ่มนี้ส่งผลเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องประดับ และทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา โดยทั่วไปการหมองที่เกิดขึ้นที่ผิว (Tarnishing) ของเครื่องประดับ เนื่องจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง เงินกับสารประกอบที่มีกำมะถัน เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H<sub>2</sub>S) หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เป็น ด้น ทำให้เกิดสารประกอบซัลไฟด์ของเงินขึ้น ซึ่งพบว่าจะมี Ag<sub>2</sub>S เป็นองค์ประกอบหลัก โดยจาก การศึกษาของ Raub[2] พบว่าในเงินสเตอร์ลิงที่มีส่วนผสมของโลหะเงินมากกว่า 83 % เท่านั้นจึงจะ เกิดชั้นฟิล์มของ Ag<sub>2</sub>S ได้ ซึ่งสารประกอบของชั้นฟิล์มที่มี ซิลเวอร์ซัลไฟด์(Ag<sub>2</sub>S) เป็นองค์ประกอบ หลักนั้น จะทำให้ผิวของชิ้นงานเป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลอมเขียว (Greenish-brown) จนถึงสีดำโดย ขึ้นกับชั้นความหนาของฟิล์มที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ Price และ Thomas[3] ยังพบว่า เมื่อมีความชื้นปน อยู่กับ SO<sub>2</sub> ในปริมาณที่เข้มข้นสูงฟิล์มของสารประกอบซัลไฟค์จะมีซิลเวอร์ซัลเฟต ( Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ) ปนอยู่ ด้วย

ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ เงินสเตอร์ลิงที่มีทองแดงผสมอยู่จะมีการหมองที่ผิวในอัตราที่ เร็วกว่าเงินบริสุทธิ์ซึ่ง Vinal และ Schramm[4] พบว่า อัตราการหมองของเงินสเตอร์ลิงจะแปรผัน โดยตรงกับปริมาณทองแดงที่ผสมอยู่ เนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของทองแดง ทำให้เกิดความหมอง เพิ่มขึ้นโดย คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) ที่มีสีเทาดำ และ Cu<sub>2</sub>O ที่มีสีชมพูแดง ดังนั้นจึงได้มีการเติม ธาตุบางตัว เช่น สังกะสี ดีบุก ซิลิคอน อะลูมิเนียม พัลลาเดียมและอินเดียม เพื่อให้มีการสร้างฟิล์ม ออกไซด์ของธาตุเหล่านี้ และสามารถป้องกันการหมองได้ โดยหน่วงการทำปฏิกิริยาของเงินกับ สารประกอบที่มีกำมะถัน

กลไกการเกิดออกไซด์บนผิวโลหะโดยอาศัยความสามารถในการเกิดออกไซด์ของธาตุผสมที่ ดีกว่าธาตุหลักในโลหะผสมนี้เรียกว่า Selective Oxidation โดยถ้าออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนผิวนั้นมีความ หนาพอ และไม่มีช่องว่างพอที่จะเกิดออกไซด์ของธาตุหลัก (Main Oxidation) ภายหลังได้ ซึ่ง หมายความว่าออกไซด์นั้นสามารถคลุมผิวได้ทั้งหมดจึงเรียกออกไซด์ฟิล์มที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นชั้นฟิล์ม ป้องกันผิว (Protective Layer) ซึ่งชั้นของออกไซด์ (Oxide Layer) จะต้องมีแรงดึงผิวมาก มีความ แข็งแรงและเสถียรภาพสูง ทนทานต่อการแพร่ผ่านของออกซิเจน หรือซัลเฟอร์ได้ดี ความสามารถใน การแพร่ผ่านของอิออนบวกและอิออนลบต่ำ สำหรับเงินสเตอร์ลิงพบว่าธาตุผสมหลายตัวมีคุณสมบัติ ในการสร้างฟิล์มออกไซด์ ดังกล่าว เช่น อะลูมิเนียมและซิลิกอนเป็นต้น ทำให้สามารถป้องกันอากาศ และซัลเฟอร์ได้ดี

จากการศึกษาของ Carrano[5] ใน US Pat No. 6,139,652 พบว่า เงินสเตอร์ถิ่งจำเป็นต้องมี ฟิล์มออกไซด์ของธาตุอย่างน้อย 1 ชนิดขึ้นไปเพื่อปรับปรุงสมบัติด้านทานการหมองที่มักเกิดจาก ออกไซด์ของทองแดงที่มักผสมเป็นธาตุหลัก โดยธาตุที่นิยมเติมได้แก่ อะลูมิเนียม พลวง แคดเมียม ซิลิคอน ไทเทเนียม สังกะสีและธาตุที่กล่าวมาบางตัวสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับเงินสเตอร์ลิง โดยการอบชุบความร้อน

US, Pat. No. 4,973,446 โดย Bernhard[6] กล่าวถึงการปรับปรุงสมบัติทางกลของเงิน ได้แก่ การลดขนาดเกรน และลดการเกิดรูพรุนเนื่องจากการกักเก็บออกซิเจนสามารถทำได้ โดยใช้ธาตุผสม นอกจากนี้ยังพบว่าธาตุผสมช่วยลดฝ้าสีต่างๆ โดยอัลลอยที่ใช้มีส่วนประกอบของ ซิลิคอน โบรอน สังกะสี ทองแดง ดีบุก และ อินเดียม จากแนวทางที่กล่าวมาทำให้สามารถพิจารณาลักษณะการเกิด สร้างสารประกอบออกไซด์ของโลหะชนิดต่างๆที่สัมพันธ์กับค่าพลังงานอิสระของการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชัน สิ่งนี้สามารถอธิบายโดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานอิสระสำหรับการ เกิดปฏิกิริยากับอุณหภูมิ (Ellingham Diagram)[7] ดังรูปที่ 2.2

จากการศึกษาของ Croce; Scott M.[8]ใน US, Pat. No. 6,841,012 และ ผลการวิจัยในหัวข้อ ผลของอินเดียมต่อสมบัติทางกลและความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิงผสมซิลิคอน โดย เจษฎา จอกแก้ว[9] พบว่า การเติม ซิลิคอน 0-0.1% อินเดียม 0-0.2% ร่วมกับสังกะสี 0-5%และ ดีบุก 0-2% โดยน้ำหนัก ส่งผลส่งเสริมกวามต้านทานการหมองอีกทั้งสามารถสร้างผิวงานหลังหล่อและล้าง ปุ่นที่มีความขาวสวยงามกว่าการเติมธาตุเพียง 1 ชนิด เช่นการเติมเฉพาะทองแคงในเงิน เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้นที่ได้มาทำให้สามารถสรุปได้ว่าธาตุผสมที่เพิ่มความต้านทานการหมอง ได้แก่ สังกะสี ดีบุก ซิลิคอน อินเดียม ในกรณีของธาตุอินเดียมเมื่อเติมเข้าไปในโลหะเงินถึง 7% ก็ สามารถสร้างชั้นสารประกอบอินเดียมออกไซด์ที่มีสีขาวเกิดขึ้นและมีเสถียรภาพสูง ฟิล์มออกไซด์ ดังกล่าวสามารถเกิดที่อุณหภูมิสูงได้ดี ดังรูปที่ 2.3 ฟิล์มออกไซด์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นชั้น ฟิล์มที่สามารถป้องกันไม่ให้ออกซิเงนมาสัมผัสกับเนื้อโลหะชั้นในได้อีกต่อไป





ในการศึกษาข้อมูลของคณะวิจัยโครงการ "โครงการผลิตอัลลอยผสมอินเคียมและซิลิคอน เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน" โดย ผศ. คร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพรและคณะ[10] พบผลการ ด้านทานการหมองจากผิวหลังการหล่อ กล่าวคือ เงินสเตอร์ลิงที่มีความด้านทานการหมองสูงซึ่งมัก ผสมด้วยทองแดง สังกะสี ดีบุกและซิลิคอน จะมีผิวหลังการหล่อและล้างปูนที่ขาวสะอาดกว่าอัลลอย ที่เติมทองแดง-ซิลิคอน ดังรูปที่ 2.4

### ธาตุอินเคียม

ใด้มีนักวิจัยหลายท่านที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับสมบัติการด้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิง โดยมีอินเดียมเป็นส่วนผสม เนื่องจากอินเดียมเป็นโลหะที่สามารถละลายในเงินได้ดี มีสีเทาเงินและมี จุดหลอมเหลวต่ำ โดย Dr. Murray[11] เป็นผู้ริเริ่มใช้อินเดียมผสมในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเงินพบว่า สามารถด้านทางการหมองดีขึ้น



รูปที่ 2.3 โครงสร้างจุลภาค (SEM) และแถบฟิล์มพาสซีฟของอินเดียมออกไซค์ (Passive In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) ใน Ag-In alloy ที่มี In 7 %[8]



รูปที่ 2.4 การเปรียบเทียบผิวหลังการหล่อและล้างปูนระหว่างเงินสเตอร์ลิงผสมทองแคงสังกะสี และ ซิลิคอน (สองต้นทางซ้าย) กับ เงินสเตอร์ลิงผสมทองแคง ซิลิคอน (สองต้นทางขวา)[10]

Daniel Davitz[12,17] ทำการทดลองหลอมเงินสเตอร์ลิง โดยพบว่าเงินสเตอร์ลิงที่มีส่วนผสม โดยน้ำหนักเป็น เงิน 80-92.5% ทองแดง 0-10% พัลลาเดียม 4-9 % อินเดียมหรือ ซิลิคอน 0.5-1 % จะ ได้กุณภาพของเงินสเตอร์ลิงที่ดี โดย อินเดียมกับพัลลาเดียมช่วยในด้านต้านกวามทานการหมอง กุณสมบัติในการหล่อขึ้นรูป โดยแบบหล่อที่ได้ไม่แตกเปราะง่าย นอกจากนี้โลหะเงินผสมที่มี ส่วนประกอบเงิน 92.5-99% อินเดียม 0.01-7.4% และ โมลิบดีนัม 0.001-0.1%

Zamejski ,Marek R[13] ทำการทคลองหลอมเงินสเตอร์ลิงผสม โดยแปรผันสัดส่วนของธาตุ ผสม อินเดียม / ทองแดง / โมลิบดินัม จนได้ชุดส่วนผสมโดยน้ำหนักที่ได้คุณภาพดีที่สุดคือ เงิน 93% ทองแดง 4.99% อินเดียม 2% และโมลิบดินัม 0.01 % ซึ่งได้อุณหภูมิในการหล่อต่ำที่สุดคือ 1050°C ถึง 1201°C พร้อมทั้งลักษณะพื้นผิวที่ดี สามารถลดความพรุนได้ แต่การทดลองของ Zamejski ไม่ได้ กล่าวถึงความสามารถในการต้านทานการหมองของธาตุผสม

Bernhard; Meluin และ Sivertsen; James[14] ใด้ระบุว่าธาตุอินเดียมทำหน้าที่เป็นตัวปรับ ขนาดเกรน (Grain refiner) และปรับปรุงความสามารถในการเปียกโดยจะส่งเสริมกลไกการเกิด Heterogeneous nucleation ทำให้เกรนในสภาพหลังหล่อเล็กและละเอียดมากขึ้น โดยในการศึกษาดังกล่าว เสนอแนะการใช้โลหะผสมที่ประกอบด้วย 92.5%Ag - 0.5% Cu - 4.25% Zn - 0.2 % In - 0.48% Sn-0.01% Si - 0.03 % B

Harigaya, et al[15] ได้ทดลองหลอมโลหะผสมของเงิน โดยทำการแปรผันก่าส่วนผสมต่างๆ โดยน้ำหนักดังนี้คือ 4 - 10% Sn, 0.5 - 12% In ,0.1 - 5% Zn และส่วนผสมที่เหลือเป็นเงิน จากนั้นทำ การทดสอบการหมองของโลหะผสมของเงิน โดยวางแต่ละชุดทดสอบไว้ในบรรยากาศของ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H<sub>2</sub>S) ซึ่งอิทธิพลของธาตุผสมเพิ่มความต้านทานการหมองเนื่องจากบรรยากาศ ซัลไฟด์

จากการวิจัยของนายเจษฎา จอกแก้ว[9] พบว่าการเติมธาตุอินเดียมตั้งแต่ 0 - 2.13% มีผลทำให้ จุดหลอมเหลวของเงินผสมอินเดียมลดลง โดยส่งผลต่ออุณหภูมิหลอมเหลวสมบูรณ์ (Liquidus temperature) ลดลง และยังเพิ่มความด้านทานการหมองเนื่องจากการเกิดสารประกอบซัลไฟด์เมื่อเติม ร่วมกับธาตุซิลิกอนในช่วง 0.09 - 0.11% นอกจากนี้อินเดียมยังมีแนวโน้มลดความแข็งแรงดึงและ ความแข็ง เนื่องจากอินเดียมจะรวมตัวกับทองแดงและซิลิกอนเกิดเป็นเฟสที่สองขึ้นตามขอบเกรน ส่งผลให้ก่าความเหนียวลดลง หากเติมในปริมาณมากเกินไป

#### ธาตุซิลิคอน

ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดเซอร์ ลดออกซิเจนโดยจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในช่วงการ หลอมเหลว สิ่งนี้ส่งผลให้ช่วยลดโพรงอากาศ (Porosity) ประเภทรูพรุนจากก๊าซที่เกิดขึ้นในช่วงการ หลอมโลหะหลอมเหลว นั่นคือลดปริมาณรูพรุนฟองก๊าซออกซิเจนนั่นเอง นอกจากนี้ชาตุซิลิกอนยัง มีผลเพิ่มความสามารถในการต่อต้านการหมอง และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะเงินสเตอร์ลิง จาก การศึกษาของผศ.คร.เอกสิทธิ์ และนางศิริรัตน์ นิสารัตนพร ในโครงการวิจัย " การปรับปรุงคุณภาพ เงินสเตอร์ลิง โดยการเติมธาตุซิลิคอน"[16] แสดงผลการเพิ่มซิลิคอนในช่วง 0 - 0.5% ทำให้ความ ด้านทานการหมองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนดังภาพแสดงความแตกต่างของผิวชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบ การหมองด้วย Na<sub>2</sub>S ในช่วงเวลา 1.30 - 5.10 ชม. ดังรูปที่2.5 โดยค่าวัดสีที่เปลี่ยนแปลง (DE) แสดงดัง รูปที่2.6 จากภาพในการทดสอบกันหมองที่ 5.10 ชม.เมื่อปริมาณซิลิกอนเพิ่มขึ้นถึง0.45% ค่า DE จะ ลดลง จาก 45 ไปอยู่ที่ประมาณ 27 โดยเงินที่ผ่านการทดสอบมีสีผิวคล้ายคลึงกับชิ้นงานที่ไม่ผ่านการ ทดสอบกันหมองดังรูปที่2.5 อย่างไรก็ตามการเติมซิลิกอนมากขึ้นจะส่งผลให้ โครงสร้างของเฟสที่ สองเปลี่ยนแปลงไป เกิดการต่อเนื่องของเฟสในลักษณะโครงตาข่ายกล้าย Cementite network ดังรูปที่ 2.7 ลักษณะดังกล่าวทำให้เนื้อเงินเปราะ และเกิดการฉีกขาดขณะร้อนได้ง่าย ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างมาก ของการเติมธาตุผสมชนิดนี้ สำหรับงานหล่อ



รูปที่ 2.5 ผิวชิ้นงานเงิน95%ผสมซิลิคอน 0.1 - 0.5% และ ทองแดง 4.5 - 4.9 % ผ่านการทดสอบกัน หมองในบรรยากาศH<sub>2</sub>Sที่เวลา1.30 - 1.50 ชม.[16] ค่าสีที่เปลี่ยนแปลง(DE) ในชิ้นงาน AG 95.0%



รูปที่ 2.6 กราฟการเปลี่ยนแปลงค่าสี(DE) ที่เวลาและปริมาณซิลิคอนต่างกันขนผิวเงิน 95.0%[16]

#### ธาตุโบรอน

ลดแรงตึงผิว (Surface tension) ในขณะหลอมเหลวและทำให้การผสมขณะหลอมเป็นเนื้อ เดียวกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลายงานวิจัยที่กล่าวถึงธาตุโบรอนเป็นตัวปรับลดขนาดเกรน แม้ว่า กลไกการลดขนาดเกรนยังไม่มีกำอธิบายมากนักแต่กลับเป็นธาตุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอัลลอย การก้ำหลายรุ่น

#### ธาตุสังกะสี

ทำให้จุดหลอมเหลวของโลหะผสมลดลง เนื่องจากสังกะสีมีจุดหลอมเหลวที่ประมาณ 419.6°C และเพิ่มความสว่างความขาวให้โลหะผสมเนื่องจากอะตอมสังกะสีจะเข้าไปแทนที่อะตอม ทองแดงและเงิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการไหลของโลหะหลอมเหลวขณะหล่อสังกะสียัง ถูกนำไปใช้เป็นตัวกันหมองได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ธาตุสังกะสียังทำหน้าที่เป็น Flux และตัวลดการ เกิดออกซิไดซ์ (Deoxidizer)ในการหล่อหลอม ลดการกักเก็บฟองกาซในเนื้อเงิน อย่างไรก็ตามการใช้ สังกะสีผสมในเนื้อเงินมากเกินไปจะส่งผลต่อการเปลี่ยนประกายสีสะท้อนของผิวเงินจากขาวสว่างใน เงินผสมทองแดงเป็นเงินสีขาวประกายเหลืองและเกิดกราบเหลืองที่ผิวได้ง่ายในชิ้นงานที่ใช้งานมา ระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ Davitz Daniel[17] ยังได้ทำการวิจัยพบว่า เงินสเตอร์ลิงที่มีส่วนผสมโดยน้ำหนัก ของ 0.25-0.5 % Ni ,0-0.5% In ,0.1-0.25 % Si ,0.25-1% Cu ,0.1-0.25 % Metal Silicate และ 5.75-7.5 %Zn โดยทำการหลอมที่อุณหภูมิ 900-960°C ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความด้านทานการหมองและการ กัดกร่อนได้ดี และมีความแข็งแรงไม่เปราะง่ายโดยนิกเกิลจะมีคุณสมบัติในการทำให้เกรนมีขนาดเล็ก ละเอียด และป้องกันการเปราะที่เกิดขึ้นหลังการหล่อเงินสเตอร์ลิง แต่นิกเกิลมีผลทำให้เกิดการแพ้ซึ่ง ในปัจจุบันประเทศในกลุ่มยุโรปมีระเบียบห้ามใช้นิกเกิลในเครื่องประดับ เนื่องจาก Davitz[17] ด้องการลดปริมาณของทองแดงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถด้านทานการหมองดีขึ้น จึงได้ใช้สังกะสีและ อินเดียมเดิมลงไปแทนสัดส่วนเดิมของทองแดง และนำไปทดลองการหมองด้วย บรรยากาศของก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พร้อมกับนำไปทดสอบความทนทานก่อการผุกร่อนด้วย บรรยากาศของก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ พร้อมกับนำไปทดสอบความทนทานการหมองและการกัดกร่อนดีที่สุดพร้อมทั้งมี กวามแข็งแรงสูง โดยมีส่วนผสมของชาตุต่าง ๆ ประกอบด้วย 92.5% Ag 6.57% Zn 0.25% Cu 0.25% Ni 0.18% Metal Silicate 0.25% In ชิ้นงานมีก่าความแข็งอยู่ที่ 160 Brinell และเมื่อนำไปผ่านการอบ ด้วยความร้อนในเตาที่อุณหภูมิ 454°C แล้ว จุ่มเซ็น (Quench) จะได้ก่าความสามารถในการยืดตัว (%Elongation) เท่ากับ 15% - 28%

T.K. Vaidyanathan and A. Prasad[18] ได้ทำการทดลองความสามารถในการต้านทานการ กัดกร่อน และต้านทานการหมอง ของโลหะผสมของเงินที่มีอินเดียมเป็นส่วนผสมตั้งแต่ 5-20% โดย น้ำหนัก โดยวัดก่ากวามต้านทานการกัดกร่อนโดยใช้วิธี Potentiodynamic anodic Polarization ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 1%, ค่า PH=7 และวัดค่าความสามารถในการต้านทานการหมอง โดยวิธี เดียวกันแต่ใช้สารละลาย 0.5% Na<sub>2</sub>S, ค่า PH=12 แทน พบว่าโลหะผสมของเงินที่มีอินเดียมเป็น ส่วนประกอบตั้งแต่ 5-20% โดยน้ำหนัก ไม่มีผลต่อความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน แต่มี ความสามารถในการต้านทานการหมอง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อมีปริมาณของอินเดียมที่ 20% นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองเงินผสมที่มีทั้งอินเดียมและแพลเลเดียม (Pd) พบว่าแพลเลเดียมจะช่วย ทำให้ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนและการหมองของโลหะผสมของเงินดังกล่าวดีขึ้น





- รูปที่ 2.7 โครงสร้างเงินสเตอร์ถิง 95.0% ผสมซิลิคอน[16]
- ก) ซิลิคอน 0 % ที่กำลังขยาย 100 เท่า
- ค) ซิลิคอน 0.17 % ที่กำลังขยาย 100 เท่า
- ง) ซิลิกอน 0.44 % ที่กำลังขยาย 100 เท่า
- ข) ซิลิคอน 0 % ที่กำลังขยาย 1500 เท่า
- ง) ซิลิคอน 0.17 % ที่กำลังขยาย 1500 เท่า
- ฉ) ซิลิคอน 0.44 % ที่กำลังขยาย 1500 เท่า

#### 2.2.2 วิธีป้องกันการหมองของโลหะเงินสเตอร์ลิง

แนวทางในการป้องกันการหมองอันเกิดจากคอปเปอร์ออกไซด์และซิลเวอร์ซัลไฟด์บนผิว โลหะเงินสเตอร์ลิง ทำได้โดยการชุบด้วยโลหะอื่นที่ทนต่อการหมอง เช่น ชุบทอง (Au) แพลทตินัม (Pt) หรือโรเดียม (Rb) ด้วยกระบวนการชุบเกลือบด้วยไฟฟ้า (electroplating) หรือชุบด้วยน้ำยากัน หมองด้วยกระบวนการชุบเกลือบแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (electrolessplating) นอกจากนี้การเติมธาตุผสม บางชนิดที่สามารถจับตัวกับออกซิเจนได้ดีลงไป ดังที่กล่าวในหัวข้อต่อไป เพื่อให้เกิดฟิล์มออกไซด์ ของธาตุผสมนั้นขึ้นที่ผิว โดยถ้าฟิล์มนี้มีคุณสมบัติในการยึดติดเกาะผิวที่ดีมาก และสามารถปกกลุม ผิวหน้าของโลหะได้ทั้งหมด จะทำให้ไม่มีช่องว่างพอที่จะเกิดฟิล์มออกไซด์ของธาตุหลัก เรียกชั้น ฟิล์มนี้ว่า ชั้นฟิล์มป้องกันผิว (protective film) เนื่องจากมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวโลหะ 2 ประการ คือ

- 1) ไม่ยอมให้อิออนใดๆ ผ่านไปสัมผัสกับโลหะ (impermeable)
- 2) เกาะติดผิวหน้าโลหะได้แน่น ไม่หลุดลอก และมีความเสถียรสูง (adherent film)

ถ้าชั้นฟิล์มออกไซด์นี้มีความแข็งแรงสูง ป้องกันการแพร่ผ่านของออกซิเจนหรือ ซัลเฟอร์ได้ดี ผิวโลหะก็จะไม่สัมผัสกับปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการกัดกร่อนและการหมอง ทำให้สามารถ ป้องกันการหมองจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะเงินกับสารประกอบที่มีออกซิเจนหรือกำมะถัน เป็นองก์ประกอบได้ โดยความเป็นไปได้สำหรับการหมองที่เกิดขึ้นอยู่กับความไวของสร้าง สารประกอบสำหรับธาตุได้แก่ เงิน และ อัลลอยหลักเช่น ทองแดง สังกะสี เป็นต้น

#### 2.2.3 ธาตุผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และสมบัติทางกลของเงินสเตอร์ลิง

การเพิ่มความแข็งแรงและสมบัติทางกลของเงินสเตอร์ลิงที่ผลิตจากการหล่อ ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. กลไกการเพิ่มความแข็งจากสารละลายของแข็งซึ่งเป็นผลจากขนาดอะตอมที่แตกต่างกัน เกิดการแทนที่หรือแทรกที่ภายในโครงสร้างผลึก ส่งผลให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เช่น เงินผสมทองแดง และเงินผสมอัลลอยทางการค้าทั่วไป แนวโน้มการเติมธาตุผสมเกือบทุกชนิดสนับสนุนการเพิ่มความ แข็งแรง ซึ่งเป็นไปตาม Hume Rothery Rule ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ของขนาดอะตอม ลักษณะ โครงสร้างผลึกและ พลังงานพันธะในการสร้างสารละลายของแข็งต่างๆ รวมถึงตัวอย่างการศึกษา การเติม ธาตุต่อความแข็งที่เพิ่มขึ้นของเงิน ดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ปริมาณธาตุผสมชนิดต่างๆ ที่มีต่อค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ในโลหะเงินผสม[19]

2. การเพิ่มความแข็งแรงโดยกลไกการตกตะกอน (Precipitation hardening) เช่น กลไกที่ เกิดจากการตกตะกอนแยกตัวของเฟสที่มีทองแดงสูง (Cu-rich phase) ออกจากเฟสอัลฟา (α Ag rich phase) เนื่องจากความสามารถในการละลายของทองแดงในเนื้อเงินจะลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง ตามเส้นแสดงความสามารถในการละลายสูงสุด (Solvus line) และหากทำการชุบแข็งอย่างรวดเร็วเช่น การชุบในน้ำเย็น จะสามารถยับยั้งการตกตะกอนของทองแดงได้ เกิดเป็นสภาวะอิ่มตัวอย่างยิ่งยวด และเมื่อทำการอบกระตุ้นหรือบ่มที่อุณหภูมิต่ำ ก็จะเกิด Cu -rich phase ที่ได้จะมีขนาดเล็กมาก กระจายอยู่ในเนื้อพื้น (matrix) ทำให้ขัดขวางดิสโลเคชั่นและ เพิ่มความแข็งแรงในโลหะ การเพิ่ม ความแข็งแรงลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ในโลหะผลิตเครื่องประดับกลุ่มเงินและ ทองกำ เช่น เงิน ผสมทองแดงร่วมกับดีบุก เงินผสมทองแดงร่วมกับเบริลเลียม เป็นกลไกที่นิยมใช้เพื่อผลิตสปริง ข้อ ต่อ และ ขอเกี่ยวในเครื่องประดับ

3. การเพิ่มความแข็งแรงจากผลของขนาดเกรน (Grain boundary Strengthening) การเพิ่ม ความแข็งแรงลักษณะนี้เป็นการขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน (Dislocation) ของขอบเกรน ดังนั้นเมื่อขนาดเกรนเล็กลงก็ส่งผลให้มีปริมาณขอบเกรนเพิ่มขึ้น ดิสโลเคชันเคลื่อนที่ยากขึ้นทำให้ ต้องออกแรงกระทำเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ดิสโลเคชันเคลื่อนที่ต่อไป ดังนั้นความแข็งแรงและความแข็ง ของโลหะเพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังรูปที่ 2.9

การเติมธาตุปรับขนาดเกรน (Grain refiner) สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อโลหะได้ โดยอาศัยกลไกการเพิ่มความแข็งแรงจากผลของขนาดเกรนดังกล่าว กลุ่มโลหะที่นิยมใช้ตัวปรับ ขนาดเกรนเพื่อให้เกรนในชิ้นงานหล่อมีขนาดเล็กลงมีหลายประเภท เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ทองกำ และแม้แต่ในโลหะเงินสเตอร์ลิงก็เริ่มมีการนำตัวปรับขนาดเกรนมาใช้ ในงานหล่อ เนื่องจากช่วยลดการเกิดเกรนคอลัมนา (Columnar grain) และสร้างเกรนอิควิกแอกซ์ (Equiaxed grain) อย่างไรก็ตามการเติมตัวปรับขนาดเกรนจำเป็นต้องพิจารณาปริมาณที่ใช้และ คำนึงถึงแนวโน้มการรวมตัวกันของธาตุที่ใช้เป็นนิวเคลียส ตัวอย่างเช่น การเติมไทเทเนียมเพื่อปรับ ขนาดเกรนของอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส 1.8% โดยน้ำหนัก พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณไทเทเนียมจาก 0.01% เป็น 0.15% โดยน้ำหนัก ก็จะได้โครงสร้างที่มีขนาดเกรนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.9 ก) ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรง ณ จุดคราก(R<sub>p</sub>)กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเกรน(d) ข)แสดง ภาพวาดของ dislocation pile-up ตามเส้นประด้วยการกระดุ้นให้ dislocation ในเกรนที่ 2 ขยับตัวเคลื่อนที่ไป[20]



รูปที่ 2.10 ผลการเติม grain refiner บน grain structure ของ Al-1.8%Mn ณ dT/dl= 1°C/s a) 0.01 wt% Ti b) 0.15wt%Ti [21]

## 2.2.4 ธาตุปรับขนาดเกรนที่ใช้ในโลหะเงินสเตอร์ลิง และโลหะเงินผสมต่าง ๆ

ในการศึกษาและวิจัยกลุ่มโลหะมีค่ามีการพิจารณาใช้ธาตุปรับขนาดเกรนเพื่อจุดประสงค์ สำหรับใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น สร้างความแข็งแรงและป้องกันการขยายตัวของขอบเกรนขณะอบ อ่อนและรีดบาง ธาตุปรับขนาดเกรนที่ใช้เป็นธาตุกลุ่มแคลเซียมและออกไซด์ของโลหะหายาก ข้อมูลดังกล่าวมักบอกเพียงเฉพาะชนิดของธาตุและปริมาณที่เติมได้โดยระบุไว้ในสิทธิบัตร US4973446[14] GB2426250A[38] และ WO 2006/032933A1[39] เป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการศึกษา กลไกกระบวนการเชิงลึก อย่างไรก็ตามในการพิจารณาใช้งานตัวปรับขนาดเกรนต้องคำนึงถึง ้กระบวนการผลิต และการใช้งานวัสดุเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น อัลลอยที่ใช้ในงานหล่อเงินมีความ แตกต่างกับอัลลอยในงานรีดและแปรรป กล่าวคือ ชิ้นงานหล่อจะนำมาใช้งานสภาพหล่อ ส่วนชิ้นรีด และแปรรูปสามารถอบได้โคยใช้กระบวนการอบอ่อน (Annealing) เท่านั้นเพื่อเพิ่มความอ่อนตัว และ ้มักได้รับความร้อนเฉพาะจดเนื่องจากการเชื่อมประสานเพื่อประกอบตัวเรือนเช่นในงานขึ้นมือซึ่งเป็น ้เครื่องประดับแสดงความปราณีต เนื่องจากเงินกลุ่มดังกล่าวสามารถรีดแปรรูปและอบกระตุ้นให้เกิด ้อนุภาคขนาคเล็กเพื่อกักการเคลื่อนที่ของ dislocation ทำให้ความแข็งแรงของเงินไม่ลคลงแม้ผ่าน ้ความร้อนในบางช่วงการผลิต อย่างไรก็ตามข้อมูลของเงินสำหรับรีดแปรรูป เป็นประโยชน์อย่างมาก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการเติมธาตุปรับขนาดเกรนโดยอาศัยกลไกการสร้าง ้นิวเคลียสเทียมจากสารประกอบหรือของแข็งที่เกิดก่อน ณ อณหภมิสงกว่าอณหภมิการแข็งตัวของ ้โลหะหลอมเหลว หรือการเติมธาตกลุ่ม microalloy เพื่อลดขนาดเกรน กลุ่มตัวปรับขนาดเกรนที่ใช้ ในงานทางไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มแคลเซียม โซเดียม แลนทานัม โดยในธาตุกลุ่มดังกล่าว สามารถเกิด ้สารประกอบได้ดีกับ ออกซิเจน และ ธาตุผสมอื่นได้ เช่นการเกิดสารประกอบของ Ca-Si Na-Si-O ้เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาข้อมูลสำหรับธาตุเหล่านี้ยังคงพบเห็นได้น้อย ทำให้ไม่สามารถบ่ง กลไกที่แท้งริงสำหรับการเลือกให้เหมาะสมกับอัลลอยเงินในแต่ละประเภท แม้ว่ากลไกการปรับ ้งนาดเกรนของโบรอนจะไม่ได้รับการศึกษาอย่างชัดเจน แต่ก็มีทฤษฏีที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลด ้ขนาดเกรนสำหรับอะลูมิเนียมที่เติม Master alloy Ti-5Al-B เอาไว้ดังนี้

- 1. การเกิดนิวเคลียส (Nucleation)
- 2. การขยายตัวของเกรน (Grain Growth)
- 3. กลไกโอเวอร์ออล ทรานฟอร์เมชัน (Overall transformation kinetics)
- 4. โมเคลการปรับลดขนาดเกรน (Grain refinement model)

1. การเกิดนิวเคลียส (Nucleation)

สำหรับในช่วงการแข็งตัวของน้ำโลหะเริ่มต้นจากการเกิด*นิวเคลียส* ในของเหลวที่จุดเริ่มการ แข็งตัว อัตราการเกิด*นิวเคลียส*ขึ้นอยู่กับปริมาณ undercooling หรือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ หลอมเหลวสมดุล (Equillibrium melting temperature T<sub>m</sub>) กับ อุณหภูมิเยือกแข็ง (Freezing Temperature T<sub>r</sub>) โดยทั่วไปอัตราการเกิดนิวเคลียส (Nucleation rate) จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ Undercooling โดย จุดกำเนิดแบ่งตามลักษณะSubstrate ที่ทำให้จุดกำเนิดเกิดดังนี้

การเกิดนิวเคลียสแบบโฮโมจีเนียส (Homogeneous nucleation)

เป็นจุดกำเนิดที่ไม่เกิดขึ้นทันทีเมื่อของเหลวมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว โดยกลุ่มอะตอม (Cluster) ที่เรียกว่า เอมบริโอ (Embryos) ของของแข็งเกิดขึ้นในช่วง undercooling เอมบริโอ จะถูก ควบคุมด้วย 1. free energyที่ถูกปล่อยออกมาจากของเหลวที่เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ( $V\Delta g_{v}$ ) เมื่อ V เป็น ปริมาตรของ Embryos  $\Delta g_{v}$  เป็นความแตกต่างของ พลังงานอิสระต่อปริมาตรหนึ่งหน่วย (Gibbs free energy per unit volume) ระหว่างของเหลว-ของแข็ง 2. พลังงานพื้นผิว (Surface energy) เพื่อสร้างพื้นผิวเชื่อมต่อระหว่างของแข็ง-ของเหลว (Solid-liquid interface  $A\gamma_{sL}$ )โดย A เป็นพื้นที่ผิว (Surface area) ของ เอมบริโอ และ  $\gamma_{sL}$  เป็น พลังงานอิสระของพื้นผิวเชื่อมต่อระหว่างของแข็ง-ของเหลวต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (Solid-liquid interface free energy per unit area) หากกำหนด เอมบริโอ เป็นทรงกลม จะได้ การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระรวม (Total free energy change  $\Delta G$ ) สำหรับ เอมบริโอ ที่มีรัศมี R ดังสมการ2.1

$$\Delta G = \frac{4\pi R^3}{3} \Delta g_v + 4\pi R^2 \gamma_{SL} \tag{2.1}$$

การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระรวมเป็นไปตาม รูปที่ 2.10 จากภาพหาก รัศมี R < R<sup>\*</sup> เอมบริโอจะสลายตัวในของเหลว หากรัศมี R > R<sup>\*</sup> เอมบริโอจะเพิ่มขนาดและขยายตัว เป็นเกรนในที่สุด



รูปที่ 2.11 การเปลี่ยนแปลงพลังงานอสิระ Gibbs free energy ที่ส่งผลต่อ รัศมีของคลัสเตอร์ R เป็น ผลรวมของพลังงาน ณ รอยเชื่อมต่อ (interfacial energy  $A\gamma_{sL}$ ) กับพลังงานเชิงปริมาตร (volume energy  $V\Delta g_{\nu}$ ) โดยรัศมีวิกฤติ critical nucleus ที่ R<sup>\*</sup> ถูกกำหนดโดย  $\Delta G_{\max}$  โดย  $\Delta G^*$ เป็นค่า พลังงานกระตุ้น (activation energy) สำหรับการเกิดนิวเคลียส

การหาค่า Critical radius ทำได้จากการกำหนด  $\left(\frac{dG}{dR}\right)_{R=R^*} = 0$  ได้ค่าสัมพันธ์ดังสมการ2.3-2.5

$$4\pi R^* \left( R^* \Delta g_v + 2\gamma_{SL} \right) = 0 \tag{2.2}$$

$$R_{\rm hom}^* = \frac{-2\gamma_{SL}}{\Delta g_{v}}$$
(2.3)

$$\Delta G_{\text{hom}}^* = \frac{16\pi}{3} \bullet \frac{\gamma_{sl}^3}{\Delta g_v^2}$$
(2.4)

จาก  $\Delta g_v = -T\Delta s = -\frac{\Delta h_f \Delta T}{T_m}$ 

ดังนั้น 
$$\Delta G_{\text{hom}}^* = \frac{16\pi}{3} \left( \frac{T_m^2 \gamma_{sl}^3}{\Delta h_f^2 \Delta T^2} \right)$$
 (2.5)

หากมี undercooling ปริมาณน้อย ทำให้ ตัวขัดขวางการเกิดนิวเคลียส (nucleation barrier) จะ สูง และอัตราการเกิดนิวเคลียสต่ำ ในทางกลับกันถ้ามี undercooling ปริมาณมากจะเพิ่มอัตราการเกิด นิวเคลียสโดยลดลง ค่ารัศมีวิกฤติ R<sup>\*</sup> และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระ  $\Delta G^*$ เมื่อพิจารณา N<sub>n</sub> จำนวนนิวเคลียสต่อปริมาตรหนึ่งหน่วย (nuclei per unit volume) ที่มี n อะตอม และ N<sub>1</sub> จำนวน อะตอมต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของเหลว (atom per unit volume of the liquid) ตาม Classical nucleation theory อธิบาย อัตราการเกิดนิวเคลียสแบบโฮโมจีเนียส (rate of homogenous nucleation N<sub>n</sub>) เมื่อ N<sub>n</sub> << N<sub>1</sub> มีความสัมพันธ์ดังสมการ2.6 ซึ่งหากค่าเอกโปเนนเซียล ในพจน์หลัง พบว่า undercooling  $\Delta T$  เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้ อัตราการเกิดนิวเคลียส N<sub>n</sub> เปลี่ยนแปลงไป ได้มาก

$$N_{n} = A.N_{l} \exp\left[-\frac{\Delta G^{*}}{k_{B}T}\right]$$
(2.6)  
เมื่อ A คือ ค่าคงที่  
T คือ อุณหภูมิ  
k<sub>B</sub> คือ Boltsmann constant 1.38×10<sup>-23</sup> J/K

• การเกิดนิวเคลียสแบบเฮทเทอโรจีเนียส (Heterogeneous nucleation)

ในทางปฏิบัติ การเกิดนิวเคลียสแบบโฮโมจีเนียส เกิดขึ้นได้น้อยมากในโลหะบริสุทธ์ โดยการ ควบคุมในสภาวะพิเศษเช่น การเย็นตัวในสภาพยกตัว-ไม่มีเบ้าหลอม- (levitation cooling) หรือ โลหะมีความบริสุทธ์สูงมาก ปกติ Nucleation จะเริ่มต้นบนผนังเบ้าบนนิวเคลียสของแข็งหรือบน ชั้น ออกไซด์ในของเหลว ลักษณะดังกล่าวเรียกว่าการเกิดนิวเคลียสแบบเฮทเทอโรจีเนียส (heterogeneous nucleation) ที่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ (interaction) ของ ผิวของแข็งและ ของเหลว ที่รู้จักกันในชื่อ การ เปียก (wetting) ที่แสดงออกในรูปของมุมเปียก ( wetting angle  $\Theta$ ) ดังแสดงในภาพ2.8 เมื่อ  $\gamma_{ms} \gamma_{sl}$ และ  $\gamma_{ml}$  เป็นก่าพลังงานณรอยเชื่อมต่อ (interface energies) ของเนื้อพื้น-ของแข็ง (matrix-solid) ของแข็ง-ของเหลว (solid-liquid) และเนื้อพื้น-ของเหลว (matrix-liquid) ตามลำดับ ดังรายละเอียดใน ภาพ 2.12



รูปที่ 2.12 แสดงการสร้างจุดกำเนิดทรงกลมของ บนผิว Substrate

นมื้อ 
$$\left(\frac{dG}{dR}\right)_{R=R^*} = 0$$
 และ  $\gamma_{ml} = \gamma_{ms} + \gamma_{sl} \cos\theta$   
 $\Delta G_{het}^* = \Delta G_{hom}^* \cdot f(\theta)$  (2.7)  
 $f(\theta) = \left(\frac{1}{4}\right)(2 + \cos\theta(1 - \cos\theta))^2$  มีค่าในช่วง 0-1

จากสมการ3.7 แสดงให้เห็นว่า การเกิดนิวเคลียสแบบเฮทเทอโรจีเนียสเกิดขึ้นในช่วง undercooling มากกว่า การเกิดนิวเคลียสแบบโฮโมจีเนียสดังนั้น การเกิดนิวเคลียสแบบเฮทเทอโรจีเนียสจะ ทำให้มีอัตราการเกิดนิวเคลียส สูงกว่าใน การเกิดนิวเคลียสแบบโฮโมจีเนียส

#### 2.การขยายตัวของเกรน (Grain Growth)

เมื่อเกิดจุดกำเนิด ที่มีเสถียรภาพแล้ว จุดกำเนิดนั้นจะขยายขนาด โดยในโลหะบริสุทธ์ การ ขยายตัวของเกรน (Growth rate) ถูกควบคุมด้วยการปล่อยพลังงานความร้อนแฝง (latent heat) เนื่องจากการแปลงเฟส สำหรับการแข็งตัวของโลหะผสมจะเพิ่มการคำนวณความร้อนที่ถ่ายเท และ การถ่ายเทสารละลายที่รอยเชื่อมต่อระหว่างของแข็ง-ของเหลว (Solid-liquid interface) เนื่องจากใน โลหะผสมจะพบการกระจายของสารละลายไม่สม่ำเสมอ โดยสามารถอธิบายด้วย ค่า Patrition coefficient k<sub>0</sub> ( $k_0 = \frac{C_{IL}}{C_{IS}}$ ) โดย C<sub>IL</sub> และ C<sub>IS</sub> เป็น ค่าความเข้มข้นตัวถูกละลายในสมคุล (Equilibrium solute concentration) ในของเหลวและ ของแข็ง ณ รอยเชื่อมต่อระหว่างของแข็ง-ของเหลว (Solid-liquid interface)

ธาตุ	$k_0$	ษาตุ	$k_0$
Ti	9	Si	0.11
Cu	0.17	Ni	0.07
		7	•

ตารางที่2.2 ค่า partition coefficient สำหรับธาตุผสมของ อะลูมิเนียม[22]

Fe0.02Cr2.0ในช่วงการแข็งตัว สารละลายจะสร้าง Transition zone เรียกว่า Boundary layer ติดกับ Solid-liquidinterfaceความกว้างและส่วนผสมของ Boundary layer ขึ้นกับอุณหภูมิ และ การแพร่ในของเหลวสำหรับ โลหะผสม การแพร่ ณ ชั้น Boundary layer ควบคุมการ โตของเกรนในช่วงการแข็งตัวและโครงสร้างสุดท้ายตารางที่2.2 แสดงตัวอย่างค่า partition coefficient ของธาตุผสมในช่วงการแข็งตัวของอะลูมิเนียม
#### ตัวอย่างการขยายเกรน ( Grain growth) ของ Al-Ti

การขยายเกรนใน AI-Ti ถูกควบคุมโดยการแพร่ของไทเทเนียม (Ti) ในกรณีการขยายเกรนถูก ควบคุมด้วยการแพร่ (Diffusion- controlled growth) Zener[23] ได้ทำนายว่าเป็นการขยายตัวแบบ พาราโบล่า (parabolic growth) สำหรับเกรนทรงกลม (spherical grain) สำหรับ AI-Ti ค่า k<sub>0</sub> ของ ไทเทเนียมใน อะลูมิเนียม มีค่ามากกว่า 1 (k<sub>0</sub>~9) ดังนั้นรอบเกรนจะล้อมรอยด้วย Solute depleted region ดังรูป 2.13 Solute undercooling ที่ผิวหน้าเกรนจะส่งผลต่อการโตของขนาดเกรนโดยการแพร่ ของ Ti ลงไปใน บริเวณตัวถูกละลายพล่อง (depleted region) เป็นอัตราการควบคุมกระบวนการ (rate limiting process) สำหรับ อัตราการขยายของเกรนอะลูมิเนียมในช่วงการเปลี่ยนเฟสในช่วงเริ่มต้นของ การเปลี่ยนเฟสการโตของเกรนไม่ถูกจำกัดโดยเกรนรอบข้างการขยายตัวของเกรนเป็นไปตามสมการ

$$R(t) = \lambda_s (D_s t)^{\frac{1}{2}}$$
(2.8)

เมื่อ R(t) เป็น รัศมีของเกรนทรงกลมในของเหลวที่อุณหภูมิเดียวกัน (Radius of spherical grain in isothermal melt) ณ เวลา t

 $\lambda_s$  เป็น ปัจจัยทางจลศาสตร์(kinetic parameter)

 $D_s$  เป็น ค่าคงที่การแพร่ (diffusion coefficient) ของ Ti ใน AI มีค่า 5  $\mu m^2 / s$  [24] สำหรับการขยายตัวของเกรนอย่างช้า  $\frac{dR}{dt} \approx 0$  ได้ค่า  $\lambda_s$  ดังสมการ

$$\begin{split} \lambda_s &= \frac{-S}{2\pi^{\frac{1}{2}}} + \left(\frac{S^2}{4\pi} - S\right)^{\frac{1}{2}} & \text{ide S iffu ปัจจัยการ โต (Growth parameter) หาได้จาก} \\ S &= 2 \cdot \frac{(C_{IL} - C_0)}{(C_{IS} - C_{IL})} & \text{ide C}_{IL} C_{IS} \text{iffu ความเข้มข้นที่สมคุล (Equilibrium concentration )} \\ & \text{volume} \text{ volume} \text{$$



รูปที่ 2.13 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น (concentration profile) ของ สารละลายไทเทเนียมใน อะลูมิเนียมในช่วงการโตของเกรนถูกควบคุมด้วยการแพร่ (diffusion-controlled grain growth) โดย รัศมีเกรนของแข็ง (Solid grain (r < R)) ถูกล้อมรอบด้วย Titanium-depleted region เนื่องจาก Partitioning ของ ไทเทเนียมทำให้เกิดการแพร่ของไทเทเนียมจากของเหลวไปสู่ของแข็ง

#### 3. จลศาสตร์การแปลงเฟสแบบองค์รวม (Overall transformation kinetics)

จลศาสตร์การแปลงเฟสแบบองค์รวม (Overall transformation) เป็นผลของการเกิดนิวเคลียส และการขยายของเกรน (Grain Growth) จากสมการ Johnson, Mehl –Avrami JMA[25] ทำนาย การ เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตร (volume fraction transformation) เป็นฟังชั่นของเวลาในช่วง การแปลงเฟส ณ อุณหภูมิคงที่ (Isothermal Phase Transformation) ดังสมการ

$$f(t) = 1 - \exp\left[-c\int_{0}^{t} N(\tau) \{v(t-\tau)\}^{d} d\tau\right]$$
(2.9)

เมื่อ  $\overset{\bullet}{N}(t)$  เป็น อัตราการเกิดนิวเคลียส (Nucleation rate)

- C เป็น ปัจจัยเชิงรูปทรง (geometry factor)
- v เป็น อัตราการขยายตัว (growth rate)
- *d* រើរ៉ែ dimensionality of the growth ((Spherical grain)d=3)  $c = \frac{4\pi}{3}$

ใน ทฤษฎี JMA แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี

1. ปริมาณนิวเคลียสเริ่มต้น (pre-existing nuclei คงที่ (N<sub>0</sub> คงที่))

$$f(t) = 1 - \exp\left[-cN_0(vt)^d\right]$$
(2.10)

2. Nucleation rate คงที่ เท่ากับ  $\dot{N_0}$ 

$$f(t) = 1 - \exp\left[\frac{-c N_0 v^d t^{d+1}}{d+1}\right]$$
(2.11)

โดยทั่วไปสมการJMA เขียนเป็น  $f(t) = 1 - \exp(-kt^n)$ เมื่อ  $k = \ln(2)(t_{1/2})^{-n}$  เป็น อัตราคงที่ (rate constant)  $t_{1/2}$  เป็นเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเฟสไป 50 % ตารางที่ 2.3 สรุปค่าเอกโปเนนของอาฟรามี(Avrami exponent) n สำหรับ การแปลงเฟสในรูปแบบ ต่างๆ[26]

 Polymorphic changes, discontinuous precipitation, eutectoid reactions, interface controlled growth, etc,

Transformation conditions	n
Increasing nucleation rate	>4
Constant nucleation rate	4
Descessing nucleation rate	3-4
Zerea surglastion rate (asturation of nucleation sites)	3
Creation rate (saturation of nucleation sites)	2
Grain edge nucleation after saturation	1
Grain boundary nucleation after saturation	1
(II) Diffusion controlled growth	
Transformation conditions	n
All shapes growing from small dimensions increasing nucleation rate	>2.5
All shapes growing from small dimensions, constant nucleation rate	2.5
All shapes growing from small dimensions, decreasing nucleation rate	1.5-2.5
All shapes growing from small dimensions, decreasing indication rate	1.5
Growth of particles of appreciable initial volume	1-1.5
Noodles and plates of finite long dimensions small in comparison with	
Their constation	1
Thick online of long culinders (needles) (e.g. after impingement)	1
Thickening of your large plates (e.g. after complete end impingement)	1/2
Inckening of very large plates (e.g. after complete end implingement)	2/3
recipitation on dislocations (very early stages)	

เอกโปเนนของอาฟรามีขึ้นกับลักษณะของ phase transformation ดังตารางที่ 2.2 แต่ค่าเหล่านี้ไม่ สมบูรณ์ในตัวเอง และในหลายสภาวะมีค่า Avrami exponent ที่เท่ากัน แม้สภาวะจะแตกต่างกันก็ตาม

#### 4. แบบจำลองการปรับลดขนาดเกรน (Grain refinement model)

อัตราการเกิดนิวเคลียส (Grain nucleation) และอัตราการขยายเกรน (Grain Growth) ครอบคลุมกระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะ และ โลหะผสม ดังนั้น การปรับลดขนาดเกรน (Grain refinement) ใน อะลูมิเนียม สามารถเกิดได้จากการเติม A1-Ti-B มาสเตอร์อัลลอยที่มีกลไกอ้างอิง สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 4.1 การเกิดนิวเคลียสจากปฏิกิริยาเพอริเทคติค

Crossley และ Mondolfo[27] เสนอ ทฤษฎีเพอริเทคติค โดยเกิดปฏิกิริยาจาก TiAl, ในmaster alloy ดังนี้

$$liquid + TiAl_3 \longrightarrow \alpha - Al \tag{2.12}$$

โดยปฏิกิริยาดังกล่าว จะเกิดในช่วงโลหะยังหลอมเหลวเหนือจุดหลอมเหลวของ อะลูมิเนียมบริสุทธ์ดังภาพ2.14 โดยผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเป็น α-Al เป็นลักษณะของ การเกิดนิวเคลียส แบบเฮทเทอโรจีเนียส (Heterogeneous nucleation)

อีกสมมุติฐานที่อธิบายไว้ได้กล่าวถึง การกำเนิดอนุภาคTiB<sub>2</sub> ที่ใจกลางเกรน ซึ่งสนับสนุน ความเชื่อของ TiB, เป็นนิวเคลียสของ เกรน α-A1 แม้จะมีความเชื่อเรื่องสารประกอบบอไรด์ เป็น นิวเคลียสที่มีความสามารถต่ำ Mohanty และ คณะ[28] ยืนยันว่าสารประกอบบอไรค์ ถูกคันไปที่ขอบ เกรน โดยGrain refinement จะเกิดขึ้นได้ต้องมี ตัวถูกละลายของไทเทเนียม ซึ่งแสดงออกด้วยการผิด รูปของโครงผลึกระหว่าง บอไรด์ซึ่งต้องการ Undercooling ปริมาณหนึ่ง ในขณะที่ สารประกอบ อะลูมิในด์เช่น TiAl<sub>3</sub> ไม่ต้องการ ในการเปรียบเทียบระหว่าง สารประกอบบอไรด์ กับ อะลูมิในด์ พบว่า TiAl<sub>3</sub> เป็น ตัวปรับลดขนาดเกรนที่ดีเมื่อส่วนผสมอยู่ในช่วงเพอริเทกติก การลดขนาดเกรนจะ ถูกสังเกตและ TiAl<sub>3</sub> ถูกพบที่ใจกลางเกรน จากพฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า TiAl<sub>4</sub>เป็นตัวลด ขนาดเกรนที่ดีกว่า TiB<sub>2</sub> แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ถึงรายละเอียดของการปรับลดขนาดเกรน



รูปที่ 2.14 เฟสไดอะแกรมของ A1-Ti ที่ส่วนผสม ไม่เกิน 2 %Ti ในช่วงความเข้มข้นเพอริเทคติค[29]

#### 4.2 ทฤษฎีเฟส ใดอะแกรม (Phase diagram theories)

ตามการพิจารณาจาก Phase diagram พบอนุภาคนิวเคลียส (Nucleant particle) เป็น TiAl<sub>3</sub> จาก ทฤษฏีฯ สนับสนุนความเชื่อเรื่องการเติมโบรอนช่วยเลื่อน ส่วนผสมที่เพอริเทคติค (peritectic composition) จาก 0.15 %Ti ต่ำลงเป็น 0.05%Ti ส่งผลให้ TiAl<sub>3</sub> มีเสถียรภาพที่ส่วนผสมไทเทเนียมปริมาณต่ำ อย่างไรก็ตาม การคำณวนทางเทอร์โมไดนามิกส์ โดย Jone และ คณะ[30] และ Sigworth[31] ไม่พบ ผลของ B เปลี่ยนเฟสไดอะแกรมของ TiAl<sub>3</sub>

มีการโต้แย้งเรื่อง TiAl, จากมาสเตอร์อัลลอยจะมีเสถียรภาพเมื่อเติมไทเทเนียมในปริมาณต่ำ Guzowski[32] แสดงให้เห็นว่า สารประกอบอะลูมิในด์ ให้เวลา 30 นาที เพื่อละลายที่อุณหภูมิ 700°C ที่เรียกว่า fade ขณะที่ขนาดเกรนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ทิ้งน้ำโลหะในเบ้าหล่อ

ปัจจุบัน การใช้ไทเทเนียมในช่วงต่ำกว่าส่วนผสมที่เพอริเทคติคทำให้ TiAl, ไม่มีเสถียรภาพ จึงมีการเสนอทฤษฎีแสดง TiB₂มีส่วนรักษา TiAl, ในบางส่วน

#### 4.3 ทฤษฎีเพอริเทคติคฮิวค์ (Peritectic hulk theory)

ทฤษฎีเพอริเทคติคฮิวค์ (Peritectic hulk theory)[33.34] ถูกเสนอโดยสมมุติ TiAl, มีนิวเคลียส ที่มีเสถียรภาพมากกว่า TiB<sub>2</sub> โดย TiB<sub>2</sub> จะลดอัตราการละลายของ TiAl, ทำให้ TiAl, เป็นนิวเคลียสได้ นานโดยสร้างชั้นสารประกอบบอไรด์เคลือบนิวเคลียส TiAl, ก่อนที่ชั้น TiAl, จะละลายเกิดปฏิกิริยา เพอริเทคติก สร้าง α-Al แต่ยังมีข้อขัดแย้งในการทดลองของ Jonhson และ คณะที่ได้ทดลองหลอม ซ้ำโดยพบว่าจำนวนการหลอมซ้ำไม่ทำให้ไม่ลดประสิทธิภาพการลดขนาดเกรน และหาก ทฤษฎีเพ อริเทคติกฮิวก์ ยืนยันการหลอมซ้ำทำให้ประสิทธิภาพการลดขนาดเกรนลดลง เนื่องจากการสูญเสีย ไทเทเนียม นอกจากนี้ยังสังเกตพบปริมาณ ไทเทเนียมในชิ้นงานมากภายในชิ้นงาน ทำให้กลไก ทฤษฎีเพอริเทคติกฮิวก์เกิดขึ้นไม่ได้

# 4.4 ทฤษฎีไฮเปอร์นิวคลีเอชัน (Hypernucleation theory)

ทฤษฎีนี้เสนอโดย Jones[35] แสดงถึงปริมาณน้อยมากของไทเทเนียม และโบรอน ที่มีผลต่อ ขนาดเกรนอะลูมิเนียม โดยเสนอว่า เกิดการแยกตัวของตัวถูกละลาย (Solute segregation) สร้าง เสถียรภาพในรอยเชื่อมต่อ (interface) ของนิวเคลียสภายใต้สภาวะที่เหมาะสม Pseudocrystal เกิด เหนือเส้นลิกควิดัสของของเหลว เมื่อ อุณหภูมิต่ำกว่า อุณหภูมิลิกควิดัส Pseudocrystal จะอนุญาตให้ **C**-A1 โตโดยไม่มี undercooling ปัจจัยที่มีผลสำคัญคือการแยกตัวของตัวถูกละลาย (segregation of solute) หากมีตัวถูกละลายหลายชนิดที่เกิดอนุภาคหลายขนาด จะเกิด poison แต่ทฤษฎีนี้ยังไม่มีการ ทดลองยืนยันผลชัดเจน

#### 4.5 ทฤษฎีการเกิดนิวเคลียสเชิงซ้อน (Duplex nucleation theory)

ทฤษฎีนี้เสนอโดย Mohanty และ คณะ[28] กล่าวถึงการเพิ่มอนุภาค TiB<sub>2</sub> ใน น้ำอะลูมิเนียม ที่ เติม ไทเทเนียม ในหลายส่วนผสม พบว่า TiAl, สร้างบน อนุภาค TiB<sub>2</sub> ที่ส่วนผสมเหนือจุดเพอร์ริเท คติก (hyperperitectic) ของ ไทเทเนียม และ **α**-Al ที่ถูกพบบนชั้น TiAl, แต่ที่ส่วนผสมเหนือจุดเพอร์ริ เทคติก Ti ก็มีชั้นระหว่าง TiB<sub>2</sub> ต่อ **α**-Al ซึ่งสรุปเป็น TiAl<sub>3</sub>

Schumacher และ Greer[36] เติม อะลูมิเนียมผสมไทเทเนียมและโบรอน Al-Ti-B ใน โลหะ แก้วของอะลูมิเนียมที่ส่วนผสม Al<sub>ss</sub>Ni<sub>5</sub>Y<sub>s</sub>Co<sub>2</sub> พบบอไรด์ถูกล้อมรอบด้วย TiAl, และเคลือบด้วยชั้น α-Al โดยอธิบายว่า TiAl<sub>3</sub> จะสร้างชั้นเคลื่อบ TiB<sub>2</sub> และ ชั้นดังกล่าวโตในช่วง 1300 °C และ ที่ อุณหภูมิสูงเกินจุดหลอมเหลวที่ 740 °C TiAl, ที่มีเสลียรภาพจะสร้างขึ้นบน TiB<sub>2</sub> แต่ยังคงมีขอสงสัย ในช่วงอุณหภูมิการเกิดฟิลม TiAl<sub>3</sub>อยู่

ปัญหาหลักอีกอย่างของ ทฤษฎีการเกิดนิวเคลียสเชิงซ้อน คือ เมื่อวัดอุณหภูมิการแปลงเฟส ข้าม Ti-Al phase diagram สำหรับการเติม Al-5Ti-B ในหลายส่วนผสม พบว่าที่ส่วนผสมจุดเพอร์ริเทคติก อุณหภูมิการแปลงเฟส ตาม เส้นลิกควิดัสของ Al-Ti นิวเคลียสเชิงซ้อนไม่สามารถให้ผลดังกล่าวได้ เนื่องจาก ของเหลวติดเฟส TiAl, จำเป็นต้องมีTi 0.15 % wt แสดงว่าอุณหภูมิการแปลงเฟสต้อง ตอบสนอง อุณหภูมิการแปลงเฟสที่ส่วนผสมเพอร์ริเทคติก สำหรับ อัลลอยที่มี 0.05%Ti จะหมายถึง อุณหภูมิการเกิดนิวเคลียส (nucleation temperature) สูงเกินอุณหภูมิวิกควิดัส ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยทฤษฏินี้

## 4.6 ทฤษฎีตัวถูกละลาย (Solute effect)

ถ้าพิจารณาเฉพาะผลการเกิดนิวเคลียส (nucleation effect) สำหรับกระบวนการปรับลดขนาด เกรน (process of grain refinement) ไม่ดูทฤษฎีอื่นที่พัฒนาขึ้น สามารถอธิบายได้ว่า การเติมอนุภาค นิวเคลียส (nucleant particle) และการแยกตัวของตัวถูกละลาย (segregation of solute) เช่น Ti Si แสดงผลสำคัญต่อการปรับลดขนาดเกรน (grain refinement) ความสามารถการแยกตัว (Segregation power) ของธาตุตัวถูกละลาย (Solute element) ใน Al แสดงได้ด้วย GRF= mC<sub>0</sub>(k<sub>0</sub>-1) โดย m เป็น gradient of liquidus C<sub>0</sub> เป็น ความเข้มข้นของตัวถูกลายในโลหะผสม k<sub>0</sub> เป็น partition coefficient ของตัวถูกละลายที่ผิวรอยเชื่อมต่อของของแข็ง-ของเหลว (Solid-liquid interface) มีกลไก 2 ชนิดที่ทำ ให้ตัวถูกละลายส่งผลต่อการปรับลดขนาดเกรน ที่ใช้อธิบาย 1) การแยกตัวของตัวถูกละลายจะขวาง การ โตของเกรน ในของเหลวและ ชะลอกระบวนการแปลงเฟสดังนั้น ต้องใช้ เวลามากขึ้นสำหรับ การเกิดนิวเคลียส 2) ความสามารถแยกตัวของตัวถูกละลายทำให้เกิด constitutionally undercooled zone ที่หน้าของ growth interface และสามารถเกิด นิวเคลียสทำให้หยุดการ โตของเกรนกลไกนี้เสนอ โดย Tondel[37] ในชื่อ constitutional driven mechanism

ในการอธิบายการเกิดนิวเคลียสและการโตของเกรน ในแบบจำลองการแปลงเฟสจาก ของเหลวเป็นของแข็งจากพื้นฐาน กระบวนการแข็งตัวของน้ำโลหะของ อะลูมิเนียม การเกิด นิวเคลียสที่มีประสิทธิภาพถูกพบเพื่อเพิ่ม จำนวนเกรน ในช่วงการแข็งตัวของน้ำโลหะ ซึ่งส่งผลต่อ โครงสร้างจุลภาค โดยพบว่า ทฤษฎีการเกิดนิวเคลียสแบบเฮทเทอโรจีเนียส ไม่ครอบคลุม ดังนั้น การ สร้างทฤษฎีส่วนใหญ่จึงเกิดจากการประมาณเกินช่วง (Extrapolation) ด้วยผลจาก Metallography และ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopy) สำหรับการปรับเกรนเล็กละเอียดใน อะลูมิเนียม ซึ่งให้ความเข้าใจเรื่อง จลศาสตร์ของการปรับลดขนาดเกรน ในช่วงการแข็งตัวของน้ำ โลหะเกิดขึ้นได้น้อย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นควรใช้ข้อมูลจากการทดลอง แบบ in-situ

จากข้อมูลสิทธิบัตร GB2426250[38] และ WO2006/032933A1[39] โดย Peter Gamon Johns กล่าวถึงการเติมโบรอนในรูปโบรอนไฮไดรด์และโซเดียมโบโรไฮไดรด์โดยโบรอนทำหน้าที่เป็นตัว ปรับขนาดเกรน ข้อมูล US Pat No. 6,841,012 โดย Croce Scott M.[8] กล่าวถึงการเติมโบรอน บิสมัส และโคบอลต์ในช่วง 0.001% เพื่อปรับปรุงสมบัติของเครื่องประดับ รวมถึงสามารถนำเศษเงิน ที่ผ่านการหล่อกลับมาหลอมใช้ใหม่โดยไม่ต้องสกัดเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ นอกจากนี้จากผลการวิจัย เรื่อง "โครงการผลิตอัลลอยผสมอินเดียมและซิลิคอนเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน" โดย ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร และคณะ[9] พบว่าเริ่มมีอัลลอยนำเข้าที่นำธาตุโบรอน โคบอลต์ และโซเดียม มาใช้ผลิตโลหะเงินที่มีเกรนละเอียด ทำให้เงินที่ผลิตได้มีค่าความแข็งแรงดึงเพิ่มขึ้น และ กำจัดจุดเสีย ที่เกิดจากการหล่อโดยเฉพาะการฉีกขาดขณะร้อนได้อย่างชัดเจน

หากพิจารณาแนวโน้มการเกิดโลหะผสมด้วยแผนภูมิสมดุลพบว่า โบรอนมีแนวโน้มการ ละลายในเงินที่ลดลงตามอิทธิพลของเส้นโซลวัส (Solvus) รูปที่ 2.15



#### รูปที่ 2.15 แผนภูมิสมคุลระหว่าง เงินและ โบรอน[43]

จากผลการศึกษาของ Maitrepierre และ คณะ[40] แสดงผลของโบรอนต่อ การสลายตัวที่ อุณหภูมิคงที่ (Isothermal Decomposition) ของ Fe-Ni<sub>6</sub>-C<sub>0.12</sub> ในกลุ่มเหล็กกล้าผสมค่ำโดยโบรอน ชะลออัตราการเกิดนิวเคลียสของเฟอไรท์ที่ขอบเกรนของออสเตนไนท์ และสามารถแยกตัวและ ตกตะกอนที่ขอบเกรนออสเตนไนท์ในรูปแบบของสารประกอบ iron boro-carbide แสดงแนวโน้ม การแยกตัวของโบรอนที่ขอบเกรนของออสเตนไนท์ช่วงการอบอ่อนที่ 1000 องสาเซลเซียสที่ถูก ยืนยันด้วยการทดสอบ Autoradiography จากการศึกษาของ S.K. Hwang และ J.W. Morris JR.[41] พบว่าการเติมโบรอนในช่วง 0.002 ถึง 0.01 เปอร์เซ็นโดยน้ำหนัก สามารถป้องกันการแตกระหว่าง เกรน (Intergranular Embrittlement) สำหรับเหล็กกล้า Fe-12Mn-B ในการพิจารณาในภาพรวมพบ การแยกตัวของตัวถูกละลาย เนื่องจากการเติมโบรอนทำให้เกิดสารประกอบอย่างตัวอย่างเฟส ใดอะแกรมดังรูปที่ 2.17 ซึ่งผลแสดงการแยกตัวของโบรอนและเกิดสารประกอบดังกล่าวสามารถ สร้างนัยยะของการเพิ่มสมบัติทางกลไปจนถึงการลดขนาดเกรนจากการศึกษาของ A.K. Dahle และ กณะ[42] ยืนยันผลการเติมมาสเตอร์อัลลอยกลุ่มผสมไทเทเนียม0.12 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและ โบรอน0.015 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในอะลูมิเนียมผสม AlSi11Mg และ AlSi7Mg ทำให้มีเกรน ขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตรวจสอบแน่ชัดในผลของโบรอนที่มีต่อเงินสเตอร์ลิง อีกทั้งอาจมี กวามเป็นไปได้ในการเกิดสารประกอบกับธาตุอื่นเช่นซิลิคอน เยอร์มาเนียม ดีบุก ทองแดงและ สังกะสี ทำให้เกิดนิวเคลียสเทียมภายในเนื้อโลหะเป็นต้นกำเนิดเกรนที่มีปริมาณมากทำให้เกรนมี ขนาดเล็กลงได้เช่นกัน แต่ยังมีธาตุที่น่าสนใจและสามารถสร้างสารประกอบ ทั้งกับ ออกซิเจนและ ธาตุในเงินอัลลอย ทำให้สามารถสร้างสารประกอบได้ เช่น แคลเซียม โซเดียม สตรอนเซียม เป็นต้น ดังรูปที่ 2.16และ 2.17



รูปที่ 2.16 แผนภูมิสมคุลของ Ca-Si[43]

เนื่องจากการศึกษาพบว่าการผลิต โลหะเกรนละเอียด โดยทั่วไปมักมีการเติมธาตุเพื่อการ ปรับปรุงสมบัติฯมากกว่า 1 ธาตุขึ้นไป และจากการศึกษาผลของการเติมแคลเซียมในเงินสเตอร์ลิงใน โครงการการวิจัยการผลิตอัลลอยผสมอินเดียมและซิลิกอนเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน โดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร และ คุณศิริรัตน์ นิสารัตนพร ทำให้พบว่าแคลเซียมเป็นธาตุปรับเกรน ละเอียดที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง อย่างไรก็ตามการเติมแคลเซียมพบว่าอัลลอยที่ใช้ในการผลิตมักมี ธาตุอื่นเงือปนและไม่สามารถปรับปรุงหรือนำออกจากอัลลอยได้แก่ อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม ซึ่ง เป็นธาตุที่ส่งผลเสียต่อการผลิตเงินสเตอร์ลิงโดยเพิ่มแนวโน้มการแตกเมื่อร้อน (Hot tearing) และ ทำ ให้น้ำโลหะมีความหนืดสูงและไหลเข้าแบบได้ยากซึ่งส่งต่อการเกิดรูเนื่องจากการหดตัวทำให้ชิ้นงาน ไม่สวยงาม ทีมผู้วิจัยจึงพยายามหาธาตุทดแทนโดยพบว่าสตรอนเชียมเป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ แกลเซียมและมีแนวโน้มการส่งเสริมการกระจายตัวของกราไฟต์ในเหล็กหล่อได้ดี นอกจากนี้ สตรอนเชียมยังส่งเสริมการกระจายตัวของเฟสซิลิคอนในอะลูมิเนียมผสมซิลิคอน สตรอนเชียมจึง เป็นธาตุมีความน่าสนใจเพื่อการผลิตอัลลอยปรับเกรนละเอียดโดยในการทดลองได้ผลิตอัลลอยทั้งใน กลุ่มมีเติมเฉพาะโบรอน และ กลุ่มที่เติมสตรอนเชียมและโบรอนร่วมกัน



รูปที่ 2.17 แผนภูมิสมคุลของ B-Si[43]

#### 2.3 การวิเคราะห์โบรอนและสตรอนเชียมในเงิน

เนื่องจาก โบรอนและสตรอนเซียมเป็นธาตุที่สามารถสร้างสารประกอบกับธาตุชนิดอื่นได้ ง่าย ทำให้การเติมต้องจำกัดปริมาณในระดับ ppm ในเงินเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดจุดแข็งเนื่องจาก สารประกอบดังกล่าว ความยากในการศึกษาสำหรับงานวิจัยนี้ส่วนหนึ่งจึงเกิดในช่วงการวัดปริมาณ ความเข้มข้น และการกระจายตัวของโบรอนและสตรอนเซียม สำหรับการวัดกระจายตัวของโบรอน และสตรอนเซียมนั้นเบื้องต้นสามารถใช้เครื่อง Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) ส่วนการวัด ปริมาณธาตุใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma atomic emission spectrometer ICP-OES

เนื่องจากโบรอนเป็นธาตุเบาที่ตรวจสอบด้วย X-ray ได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อเจือปนในระดับ ppm ทำให้เกิดความผิดพลาดได้สูง ในผลการศึกษาของ P.Wu และ คณะ[44] ใน ออสเตนนิติกสแตน เลสแสดงถึง สภาวะการแยกตัวแบบไม่สมดุล (Non-equilibrium Solute segregation) ของโบรอน ที่ ขอบเกรน ด้วย Particle track Autoradiography (PTA) หรือ Track-etch technique ซึ่งสามารถแสดง การกระจายของโบรอนในเนื้อพื้นที่ ปริมาณโบรอน 10 ppm โดยพบภาพการsegregation ของโบรอน ดังรูปที่ 2.18 โดยสามารถศึกษาควบคู่กับผลการวิเคราะห์ด้วย Transmission electron Microscope (TEM) พบสารประกอบ boride ที่ขอบเกรนดังรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.18 การกระจายของโบรอนใน ออสเตนนิติกสแตนเลส ที่เย็นตัวจาก a) 980 °C b) 920 °C c) 860 °C d) 780 °C e) 640 °C f) ผ่านกระบวนการเย็นตัวจาก 1150 °C ถึง 640 °C ที่อัตราการเย็นตัว 2 °C/s [44]



รูปที่ 2.19 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน(TEM) แสดง อนุภาคโบรอน ที่ขอบ เกรน ที่ a) 860 °C b) 780 °C[44]

นอกจากนี้ในการศึกษาของ F.Morito และ คณะ[44] พบว่าเทคนิค PTA สามารถตรวจสอบ การกระจายตัวของโบรอนในโมลิบดินัมในระดับน้อยกว่า 0.02 ppm เป็นต้นไป ดังรูปที่ 2.20 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการศึกษาด้วยวิธีพีทีเอ PTA ดังรายละเอียดต่อไป



รูปที่ 2.20 การกระจายตัวของโบรอนในโมลิบคินัม ที่ปริมาณโบรอน 1.1ppm[45]

#### 2.3.1 การศึกษาวิธีการแทรค-เอทช์ (track-etch, Particle Track Autoradiography)

เป็นการศึกษารอยการเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ โดยการยิงอนุภาคนิวตรอน เพื่อให้เกิด อนุภาคอัลฟา และ เก็บอนุภาคอัลฟาด้วยฟิล์มเพื่อศึกษารายละเอียดของปฏิกิริยารวมถึงตำแหน่งตัวด้น กำเนิดของอนุภาคอัลฟาด้วยการกัดสารเคมี

#### 2.3.1.1 อันตรกริยา (interaction) ของอนุภาคอัลฟากับสสาร

อนุภาคอัลฟา (Alpha particle, <sup>4</sup><sub>2</sub>α,<sup>4</sup><sub>2</sub>He) คือนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียมประกอบด้วย นิวตรอน และ โปรตรอน อย่างละ 2 อนุภาค มีขนาคประจุเท่ากับบวกสอง ปกติ อัลฟาส่วนใหญ่เกิด จากการสลายตัวของธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า 82 คือตั้งแต่ บิสมัสขึ้นไป เช่น เรดอน-222 เรเดียม-226 และ อเมอริเซียม-241 เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

$${}^{222}_{86}Rd \longrightarrow {}^{218}_{84}Po + {}^4_2\alpha \tag{2.13}$$

$${}^{241}_{95}Am \longrightarrow {}^{237}_{93}Np + {}^4_2\alpha \tag{2.14}$$

นอกจากนี้พลังงานอัลฟาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น ปฏิกิริยา (n,α) ปฏิกิริยา (p, α) เป็นต้นดังตัวอย่างเช่น

$${}^{10}_{5}B + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{7}_{3}Li + {}^{4}_{2}\alpha \tag{2.15}$$

$${}_{3}^{6}Li+{}_{0}^{1}n \longrightarrow {}_{3}^{7}H+{}_{2}^{4}\alpha \qquad (2.16)$$

$${}^{14}_7N + {}^1_1H \longrightarrow {}^{11}_6O + {}^4_2\alpha \tag{2.17}$$

เมื่ออัลฟาเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใดๆ จะสูญเสียพลังงานเกือบทั้งหมดในการชนกับอิเลกตรอ นของตัวกลาง เป็นผลทำให้มีการเกิดไอออน และความโลด (ionization and excitation) การสูญเสีย พลังงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว อนุภาคอัลฟามีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ อัลฟาจะรวมกับอิเลกตรอนเป็น อะตอมกลางของฮีเลียมในที่สุด โดยอัตราการสูญเสียพลังงานเป็นไปตามสมการที่เบเช (Bethe) และ บลอก (Bloch) ให้ไว้ดังนี้

$$\frac{dE}{dX} = \frac{4\pi e^4 z^2 NZ}{m_0 V^2} \left[ \ln \frac{2m_0 V^2}{I} - \ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \right]$$
(2.18)

เมื่อ  $\frac{dE}{dX}$ 

e

= ประจุอิเลคตรอน

- z = ขนาดประจุอนุภาค
- m<sub>0</sub> = มวลพัก (rest mass) ของอิเลคตรอน

อัตราการสูญเสียพลังงาน

- N = ความหนาแน่นอะตอมของตัวกลาง
- Z = ເລນອະຕອນນອงຕັວກລາง
- V = ความเร็วของอนุภาค
- C = ความเร็วของแสงในสุญญากาศ

I = ค่าศักย์ของความโลคเฉลี่ย (mean excitation potential) ของตัวกลาง

$$\beta = \frac{V}{C}$$

ตารางที่ 2.4 ค่า mean excitation potential ของก๊าซบางชนิด[46]

ก๊าซ	$\overline{Z}$	I (eV)	IZ		
Air	7.22	30.1	11.1		
$N_2$	7	81.2	11.6		
02	8	91.2	11.4		

การวัดพิสัยของอนุภาคอัลฟา หรือระยะทางที่อนุภาคอัลฟาสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลสุดใน ตัวกลางนั้นพบว่า พิสัยแปรผันตามพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพิสัยของอนุภาคอัลฟาใน ตัวกลางใดๆกับในอากาศแห้งที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ความคัน 1 บรรยากาศ เป็นไปตาม กฎ แบรก-คลีแมน (Bragg-Kleeman rule) คังนี้

$$R = 3.20 \times 10^{-4} \frac{\sqrt{A}}{\rho} R_a$$
 (2.19)

เมื่อ R = พิสัยของอนุภาคอัลฟาในตัวกลางใดๆที่มีความหนาแน่น ρ เลขมวลA R<sub>a</sub> = พิสัยของอนุภาคอัลฟาในอากาศแห้งที่อุณหภูมิ 15 °C ความคัน 1 บรรยากาศ (อ่านได้จากรูปที่ 2.21)



รูปที่ 2.21 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของอนุภาคอัลฟา กับพิสัยในอากาศแห้ง ที่อุณหภูมิ 15 °C ความคัน 1 บรรยากาศ[46]

#### 2.3.1.2 วิธีการแทรค-เอทช์ (Track-etch)

ใช้หลักการพุ่งชนของอนุภาคที่มีประจุวิ่งผ่านวัสดุที่เป็นฉนวนเช่น แก้ว ไมกา มายลาร์ และ พลาสติก ทำให้เกิดรอยเล็กๆขึ้นตามทางที่อนุภาควิ่งผ่าน รอยเหล่านี้สามารถมองเห็นผ่านกล้อง จุลทรรศน์อิเลกตรอน ถ้านำวัสดุฉนวนไปแช่ในสารละลายเคมีที่เหมาะสมเพื่อกัดรอย (etch) ให้โตขึ้น ก็สามารถมองเห็นรอยได้ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา โดยจำนวนรอยที่เกิดขึ้นจะเท่ากับจำนวน อนุภาคทีมีประจุที่วิ่งผ่าน ดังรูปที่2.22 โดยวิธีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาหาตำแหน่งและ ปริมาณโบรอนที่ละลายในโลหะเช่น สแตนเลส นิเกิลผสม ทองแดง อะลูมิเนียม



รูปที่ 2.22 แผนภาพอธิบายกลไกการเกิดรอย[47]

#### 2.3.1.3กลไกการเกิดรอย (Track Formation Mechanism)

Fleischer และคณะได้อธิบายกลไก ไอออน เอกซ์โปรชัน (ion explosion spike) ไว้ว่า เมื่อ อนุภาคมีประจุวิ่งผ่านตัวกลางมีการสูญเสียพลังงานให้แก่อะตอมของตัวกลาง ทำให้อิเลคตรอนในวง โคจรหลุดไป เป็นผลให้เกิดอะตอมที่มีประจุบวกขึ้นรอยๆแนวทางที่อนุภาควิ่งผ่าน อะตอมที่มีประจุ บวกจะผลักซึ่งกันและกัน ต้องมีการจัดเรียงอะตอมใหม่เพื่อความสมดุล จึงเกิดช่องว่างที่บริเวณนั้น สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในกรณีที่เป็นตัวนำ (conductor) หรือ กึ่งตัวนำ (semiconductor) บางชนิด อะตอมที่งาดอิเลกตรอน สามารถจับอิเลกตรอนเข้าไปรวมได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ จะไม่เกิดช่องว่างดังที่เห็นเป็นรอยอย่างเช่นวัสดุฉนวน

อนุภาคมีประจุต้องถ่ายเทพลังงานให้วัสคุตัวกลางมากกว่าค่าพลังงานวิกฤต (critical energy) ของวัสคุชนิคนั้น จึงจะปรากฏรอยขึ้น คังนั้นการเกิครอยหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิคและ พลังงานของอน ภากมีประจุและ ชนิคของวัสคุ ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสม

#### 2.3.1.4 การกัดรอย (Etching)

เนื่องจากรอยของอนุภาคมีประจุที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กมาก ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเลกตรอนที่มีราคาสูง จึงจำเป็นต้องทำการกัดรอยด้วยสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเห็นได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา บริเวณช่องว่างที่เกิดขึ้นตามทางที่อนุภาควิ่งผ่าน จะถูกสารเคมีกัดละลาย ออกมาได้เร็วกว่าบริเวณอื่น ทำให้รอยที่ปรากฏอยู่โตขึ้น จนมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา โดยรอยที่ได้จะชัดเจนได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารละลายเกมี อุณหภูมิ ความเข้มข้น และเวลาในการกัด รอย ซึ่งต้องมีการทดลองทั้งสิ้น เงื่อนไขการกัดรอย สำหรับฟิลม์ CR 39 ที่ใช้ในการทดลองนี้ จะใช้ สารละลายเกมีเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6 N (NaOH 25 g ต่อน้ำ 100 มล.) ใช้เวลากัดรอย 1 ชั่วโมง

# บทที่ 3 วิธีการทดลอง

# 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

อุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ยาง	<ul> <li>กรอบอะลูมิเนียมวัดขนาดแม่พิมพ์ (aluminium mold frame)</li> </ul>
	ยางสำหรับทำแม่พิมพ์ (mold rubber)
	<ul> <li>มีดผ่าแม่พิมพ์ (mold knife)</li> </ul>
	<ul> <li>หัวจุกทางน้ำโลหะเข้า (sprue former)</li> </ul>
	<ul> <li>ต้นแบบตัวเรือน (jewelry model)</li> </ul>
	<ul> <li>เกรื่องอัดแม่พิมพ์ยาง (vulcanizer machine)</li> </ul>
อปกรณ์ในการหล่อเทียนและ	<ul> <li>เกรื่องฉีดเทียน (wax injector)</li> </ul>
า ติดต้า	<ul> <li>เทียน (wax)</li> </ul>
PIPIPI H	<ul> <li>สเปรย์ แป้ง และแปรงสำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์ยาง</li> </ul>
	■ ฐานยาง (sprue base)
	<ul> <li>หัวแร้งไฟฟ้า</li> </ul>
อุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ปน	<ul> <li>กระบอกหล่อ</li> </ul>
* หล่อและองแผว	<ul> <li>ปุ่นปลาสเตอร์หล่อแบบต้นเทียน</li> </ul>
	■ ชามผสมปูนหล่อ
	<ul> <li>เกรื่องผสมปุนหล่อ</li> </ul>
	<ul> <li>เครื่องสุญญากาศ (vacuum machine)</li> </ul>
	<ul> <li>กระบอกตวงน้ำและตาชั่ง</li> </ul>
	เตาอบแม่พิมพ์
อุปกรณ์ในการหลอมและ	เตาหลอมและหล่อแบบสุญญากาศ (vacuum pressure casting)
หล่อโลหะ	machine) พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอมโลหะ OLDMOON
	รุ่น OMC1
	<ul> <li>กระบอกหล่อที่ได้จากการอบเผาแม่พิมพ์ปูนหล่อ</li> </ul>
	อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการหลอมและหล่อโลหะ
	<ul> <li>เกรื่องทำกวามสะอาดชิ้นงานกวามดันสูง</li> </ul>
เครื่องมือวิเคราะห์ผลการ	<ul> <li>กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical microscope) ยี่ห้อ Olympus</li> </ul>
ทดลอง	รุ่น BH
	<ul> <li>กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (Scanning Electron)</li> </ul>
	Microscope; SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-6400LV JSM-5910V
	และ JSM-6335F
	<ul> <li>กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Elec-</li> </ul>
	tron Microscope;TEM) ยี่ห้อ JEOL JSM-2010
	■ เครื่องโฟกัส ไอออนบีม (Focused Ion Beam milling-FIB) ยี่ห้อ
	Quanta 200 3D

	Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDX) ยี่ห้อ Oxford Electron Probe Micro Analyzer (EPMA) ยี่ห้อ JEOL เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบ X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) ยี่ห้อ Phillip รุ่น PW2400 เครื่องมือทดสอบแรงดึง (Universal tensile testing machine) ยี่ห้อ Instron รุ่น series IX
-	ใครองมอวเคราะหสวนผสมทางเคม เดยวร Induced Couple Plasma Spectroscopy (ICP-OES) ขี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น ICP-
	Plasma-1000
วัตถุดิบ 	<ul> <li>เม็คโลหะเงินบริสุทธิ์ 99.99 %</li> <li>เม็คโลหะทองแดงบริสุทธิ์&gt; 99.95 % (จาก Pata Chemical &amp; Machinery Co., LTD)</li> <li>แท่งสังกะสีบริสุทธิ์ &gt;99.996 % (จาก Padang Industry Public Company Limited)</li> <li>ทองแดงผสมซิลิคอน (ผลิตขึ้นในการทดลอง)</li> <li>คีบุกบริสุทธิ์ &gt;99.928 % (จาก Pata Chemical &amp; Machinery Co., LTD)</li> <li>โซเดียมบริสุทธิ์ &gt;99.95 % (จาก Lucky Ocean Industrial LTD)</li> <li>สารประกอบโบรอนบริสุทธิ์ 99 %</li> <li>มาสเตอร์อัลลอย ทองแดง-2% โบรอน(จาก Lucky Ocean Industrial LTD)</li> </ul>
สารเคมี	โซเดียมซัลไฟด์นาโนไฮเดรต (Na <sub>2</sub> S ● 9H <sub>2</sub> O) ยี่ห้อ Panreac กรดโครมิกแอซิก กรดกำมะถัน (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) ยี่ห้อ Maersk เข้มข้น 90 % กรดในตริกเข้มข้น (HNO <sub>3</sub> ) ยี่ห้อ Maersk เข้มข้น 69 % กรดไฮโดรคลอริก (HCI) ยี่ห้อ Maersk เข้มข้น 70 % ผงเพชร (diamond paste) ขนาด 3, 1 และ 1/4 ไมครอน ยี่ห้อ Struers แอลกอฮอล์ น้ำกลั่น

## 3.2 ขั้นตอนการทดลอง

งานวิจัยนี้เป็นการมุ่งเน้นการศึกษากลุ่มอัลลอยที่มีความด้านทานการหมองสูงและมีขนาด เกรนที่เล็กละเอียดจากการเติมธาตุผสมกลุ่ม สตรอนเทียนและ โบรอน เป็นหลัก ในช่วงแรกของ งานวิจัยนี้คือเป็นการทดลองผลิต มาสเตอร์อัลลอยที่ โดยใช้เครื่องมือภายในประเทศและ ตรวจสอบ ผลการผลิตมาสเตอร์อัลลอย และผลิตเม็ดอัลลอยด้วย ICP-OES จากนั้นหล่อเงิน 95% ด้วยเม็ดอัลลอย ที่ผลิตได้ดังหัวข้อ 3.2.1 โดยกำหนดส่วนผสมตามตารางที่3.1 จากนั้นก็ทำการตรวจสอบลักษณะของ ด้นเงินพิจารณารอยแตกเกิดการแตกหลังหล่อ (การฉีกขาดขณะร้อน Hot tearing crack) จึงตรวจสอบ ส่วนผสมทางเกมี โครงสร้างจุลภาคและลักษณะเกรน ความแข็งแรงดึง ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.2 ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมอัลลอยทองแดง ณ ปริมาณ 100 กรัมในสภาวะก่อนหลอม

ชุดที่	อัลลอย	Cu%	Zn%	Sr	Si%	Sn%	В
	(NC)*			(ppm)			(ppm)
1	control	75.75	20	0	2	2.25	0
2	5B	75.74	20	0	2	2.25	100
3	15B	75.72	20	0	2	2.25	300
4	25B	25B 75.70 20		0	2	2.25	500
5	40B	75.67	20	0	2	2.25	800
7	75B	75.6	20	0	2	2.25	1500
8	150B	75.45	20	0	2	2.25	3000
9	42.5Sr40B	75.59	20	850	2	2.25	800
10	85Sr40B	75.5	20	1700	2	2.25	800
11	125Sr40B	75.42	20	2500	2	2.25	800

\*NC = ส่วนผสมโคยชื่อ (nominal composition) สำหรับอัลลอยทองแคง

#### 3.2.1 การผลิตมาสเตอร์อัลลอย ทองแดงอัลลอยและ ต้นเงิน 95 %

ในการผลิตเครื่องหลอมและเทเม็คโลหะนั้น เริ่มต้นจากการผลิตมาสเตอร์อัลลอย ตามด้วย เม็คอัลลอยแล้วจึงนำเม็คอัลลอยหล่อเป็นต้นเงิน โคยใช้เครื่องหลอมแบบเหนี่ยวนำ รุ่น OMC1 มี กวามสามารถในการผลิตเม็คอัลลอยได้ 1 กิโลกรัมต่อครั้ง หรือต้นเงิน 1 ต้นต่อครั้ง โดยการทคสอบ กวามสามารถการผลิตมาสเตอร์อัลลอย พบว่าเครื่อง OMC1 สามารถผลิตมาสเตอร์อัลลอยได้ดี และ กวบคุมความสม่ำเสมอของมาสเตอร์อัลลอยได้ดี ส่วนผสมทางเกมีสามารถตรวจสอบด้วยเครื่อง ICP-OES จากนั้นตรวจสอบผลลัพท์การหล่อ ได้แก่ สีผิวงานหล่อ รอยแตกหลังการล้างปูน คราบสึ งาวหลังการขัดละเอียด รอยแตกขนาดเล็กหลังการขัดละเอียด เพื่อปรับปรุงอัลลอย และ สมบัติของ ต้นเงินที่ผลิตต่อไป

#### การผลิตตัวเรือนโลหะเงินผสมแต่ละชนิด

ในการทดลองของหล่อโลหะเพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกล มีขั้นตอนการดำเนินการ ทดลอง และ แผนผังการทำงาน(ตามรูปที่ 3.1 ก และ ข) ดังนี้

- ฉีดเทียนที่หลอมละลาย ให้เข้าไปในแม่พิมพ์ยางด้วยเครื่องฉีดเทียน ได้ แบบเทียนที่มีรูปมิติตามภาพ 3.2 ตามจำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้นต่อชนิดการ หล่อเงินกับอัลลอย1ส่วนผสม สำหรับทดสอบแรงดึง
- ฉีดเทียนเพื่อหล่อแหวนหน้าใหญ่ด้วยต้นสูง 4 นิ้ว เพื่อศึกษาผลการฉีก ขาดขณะร้อน
- นำแบบเทียน (wax pattern) ที่ได้มาติดต้นเทียนเพื่อจัดให้เป็นกลุ่มอย่างมี ระเบียบ
- ชั่งน้ำหนักต้นเทียนที่ได้ เพื่อนำไปคำนวณหาส่วนผสมโลหะที่ต้องการ หล่อ
- นำต้นเทียนใส่ในกระบอกหล่อ แล้วตวงอัตราส่วนระหว่างปูนหล่อและ น้ำให้เหมาะสม โดยมีอัตราส่วนปูนต่อน้ำเท่ากับ 100 กรัม : 38 มิลลิลิตร
- ผสมปูนหล่อกับน้ำด้วยเครื่องผสมปูนหล่อ แล้วดูดอากาศออกจากเนื้อ ปูนหล่อด้วยเครื่องสุญญากาศ (vacuum machine) นานประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นเทปูนลงในกระบอกหล่อ แล้วดูดอากาศออกอีกครั้ง ใช้ เวลานานประมาณ 3 นาที
- รอให้กระบอกปูนหล่อแห้งโดยทิ้งไว้ในสภาวะปกตินาน 1 ½ ชั่วโมง แล้วนำกระบอกปูนหล่อเข้าเตาอบเผาแม่พิมพ์ปูนหล่อ เพื่อขจัดเทียน ออกจากแม่พิมพ์ปูนหล่อ โดยเพิ่มอุณหภูมิเตาขึ้นช้าๆ และคงที่ไว้ที่ อุณหภูมิหล่อ ประมาณ 550-600 °C ใช้เวลาในการอบเผาทั้งสิ้นประมาณ 12-14 ชั่วโมง
- ทำการหลอมโลหะโดยนำเม็ดอัลลอยผสมกับเงินบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ ประมาณ 1000-1100°C ขึ้นกับชนิดของธาตุผสมที่นำมาใส่ โดยกวนน้ำ โลหะขณะโลหะหลอมละลายด้วยเครื่องหลอมและหล่อแบบสุญญากาศ
- หล่อโลหะผสมที่อุณหภูมิ 1050-1100°C ในกระบอกปูนที่เตรียมไว้
- นำกระบอกปูนออกจากเครื่องหล่อโลหะ ทิ้งไว้ให้โลหะเย็นตัวลง ประมาณ 15 นาที แล้วนำแม่พิมพ์ไปทำความสะอาคชิ้นงานหล่อด้วย เครื่องฉีดน้ำความดันสูง เพื่อทำลายปูนหล่อออกจากกระบอกหล่อ

- นำต้นชิ้นงานโลหะที่ได้ทำความสะอาคด้วยการฉีดน้ำ โดยไม่กัดกรด
   เพื่อศึกษาผิวหลังหล่อ
- ตัดแต่งและขัดชิ้นงาน รูปแหวน (เพื่อนำไปทดสอบลักษณะผิว)
   วิเคราะห์ และสรุปผลต่อไป



รูปที่ 3.1ก. แสดงแผนผังขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเงินด้วยการหล่อแบบไล่ขี้ผึ้ง



รูปที่ 3.1ข. แสดงแผนผังกระบวนการทดลอง

- 3.2.2 ระเบียบและวิธีการตรวจสอบ
- 3.2.2.1 การวิเคราะห์ปริมาณส่วนผสมทางเคมี ด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence (XRF) และ เครื่อง ICP-OES

เพื่อตรวจสอบปริมาณธาตุผสมต่าง ๆในอัลลอยและชิ้นงานเงินทคสอบหลังการหล่อ กณะผู้วิจัยได้ใช้เทกนิกการวิเกราะห์หลายชนิด ได้แก่เกรื่อง X-ray Fluorescence (XRF) และ เครื่อง ICP-OES โดยส่งชิ้นตัวอย่างทคสอบไปวิเกราะห์หาปริมาณธาตุโบรอน ซิลิกอน สตรอนเชียม และ โซเดียม ที่สูนย์เกรื่องมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรื่อง X-ray Fluorescence (XRF) และ เกรื่อง ICP-OES

วิธีการทคสอบหาปริมาณธาตุด้วย ICP-OES ทำได้โดย

- ชั่งตัวอย่างเงิน ทคสอบปริมาณ 0.5 กรัม ละลายในกรคในตริกเข้มข้น50%โดย ปริมาตรจำนวน 10 มิลลิลิตร
- ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง จนละลายหมด แล้วไล่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ออก ให้หมด จากนั้นผสมน้ำให้ได้ปริมาตรรวม 100 มิลลิลิตร
- วิเคราะห์ปริมาณชาตุโดยเครื่อง ICP-OES
- วัดค่าพลังงานที่คายออกมาเทียบกับตอนเริ่มต้น จะทำให้ทราบค่าพลังงานส่วนที่ ถูกดูดกลืนไป แล้วนำค่าที่ได้มาเทียบกับค่ามาตรฐานของเครื่องมือจะทำให้ ทราบว่าชิ้นตัวอย่างทดสอบมีส่วนผสมของโลหะที่ต้องการทราบเป็นปริมาณ เท่าใด
- กรณีตัวอย่างเป็นทองแคงผสม ใช้การละลายด้วยสารละลาย กรด ในตริก 3.5
   มิลลิลิตร และกรดเกลือ 2 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 3.5 มิลลิลิตร เติมเนื้อเงิน รอจน ละลายได้สารละลายใสสีเขียว ผสมน้ำให้ได้ปริมาตรรวม 100 ml

วิธีการเตรียมชิ้นงานสำหรับวิเคราะห์ XRF

- ตัดชิ้นงานขนาดอย่างต่ำ 1x1 นิ้ว
- งัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย เบอร์ 150 220 400 600 800 1000 1200 ตามลำดับ
- ทำความสะอาคชิ้นงาน และ วิเคราะห์ด้วย XRF

# 3.2.2.2 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

การเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์ด้วย Optical Microscope(OM) Scanning Electron Microscope(SEM) และ Electron Probe Micro Analysis(EPMA)

> เตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม โดยตัดชิ้นงาน หล่อแล้วเตรียมผิวโดยขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400, 600, 800, 1000

1200 และ 2000 ตามลำคับ แล้วขัดละเอียด (polishing) ด้วยผงเพชรชนิดน้ำมัน ขนาด 3, 1 และ 1/4 ใมครอน ตามลำดับ หลังจากนั้นล้างคราบสกปรกด้วยน้ำ และแอลกอฮอล์ แล้วเป่าให้แห้ง

- ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง (Optical Microscope) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM) และตรวจสอบปริมาณของ ธาตุผสมในโครงสร้างที่พบด้วย EDX ตรวจสอบการกระจายตัวของธาตุผสม ด้วยเครื่อง Electron Probe Micro Analysis (EPMA)
- กัดด้วยสารเคมี (etching) ที่ผิวชิ้นงานด้วย 1% กรดโครมิก + 10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 90% H<sub>2</sub>O โดยปริมาตร เป็นเวลา 5 - 10 วินาที เพื่อตรวจสอบขนาดเกรน และ การ กระจายตัวของเฟสต่าง ๆ
- ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคหลังกัด ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง (OM) ที่ กำลังขยาย 5, 10, 20 บันทึกรูปตามกำลังขยายที่เหมาะสม
- การตรวจสอบขนาดเกรน ตามมาตรฐาน ASTM E112-96 จากภาพถ่าย โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย2 และ 50 เท่า ด้วยวิธี Planimetric Procedure สำหรับภาพถ่าย แบบ Macrostructure โดยกำหนดพื้นที่ 4 และ 9 ตาราง มิลลิเมตร เพื่อนับจำนวนเกรนโดยจำนวนเกรนต่อตารางมิลลิเมตรได้จากสูตร

$$N_A = f\left(N_{inside} + \frac{N_{int\,ercepted}}{2}\right) \tag{3.1}$$

เมื่อ f = Jeffries ' multiplier (ในตารางที่ 3.3) N<sub>inside</sub> = จำนวนเกรนในวงกลม N<sub>interdcepted</sub> = จำนวนที่เส้นรอบวงตัดผ่าน

เปรียบเทียบค่าMacroscopic Grain Size  $\overline{N_A}$  ในหน่วย No./mm<sup>2</sup> (ใน ตารางที่3.2)

Macro Grain	N <sub>A</sub> Grains	Unit Area	Ä Average	Grain Area	d Averag	e Diameter	7 Mear	n Intercept	Ñ,	Ñ
Size No.	No./mm <sup>2</sup>	No./in.2	mm²	in.2	mm	in.	mm	in.	mm <sup>-1</sup>	100 mm
M-0	0.0008	0.50	1290.3	2.00	35.9	1.41	32.00	1.2	0.031	3.13
M-0.5	0.0011	0.71	912.4	1.41	30.2	1.19	26.91	1.0	0.037	3.72
M-1.0	0.0016	1.00	645.2	1.00	25.4	1.00	22.63	0.89	0.044	4.42
M-1.5	0.0022	1.41	456.2	0.707	21.4	0.841	19.03	0.74	0.053	5.26
M-2.0	0.0031	2.00	322.6	0.500	18.0	0.707	16.00	0.63	0.063	6.25
M-2.5	0.0044	2.83	228.1	0.354	15.1	0.595	13.45	0.53	0.074	7.43
M-3.0	0.0052	4.00	161.3	0.250	12.7	0.500	11.31	0.44	0.058	8.84
M-3.5	0.0088	5.66	114.0	0.177	10.7	0.420	9.51	0.37	0.105	10.51
M-4.0	0.0124	8.00	80.64	0.125	8.98	0.354	8.00	0.31	0.125	12.50
M-4.5	0.0175	11.31	57.02	0.0884	7.55	0.297	6.73	0.26	0.149	14.87
M-5.0	0.0248	16.00	40.32	0.0625	6.35	0.250	5.66	0.22	0.177	17.68
M-5.5	0.0351	22.63	28.51	0.0442	5.34	0.210	4.76	0.18	0.210	21.02
M-6.0	0.0496	32.00	20.16	0.0312	4,49	0.177	4.00	0.15	0.250	25.00
M-6.5	0.0701	45.26	14.26	0.0221	3.78	0.149	3.36	0.13	0.297	29.7
M-7.0	0.099	64.00	10.08	0.0156	3.17	0.125	2.83	0.11	0.354	35.3
M-7.5	0.140	90.51	7.13	0.0110	2.67	0.105	2.38	0.093	0.420	42.05
				×10 <sup>-3</sup>		×10 <sup>-3</sup>		×10 <sup>-3</sup>		
M-8.0	0.198	128.0	5.04	7.812	2.25	88.4	2.00	78.7	0.500	50.00
M-8.5	0.281	181.0	3.56	5.524	1.89	74.3	1.68	66.2	0.595	59.4
M-9.0	0.397	256.0	2.52	3.906	1.59	62.5	1.41	55.7	0.707	70.7
M-9.5	0.561	362.1	1.78	2.762	1.33	52.6	1.19	46.8	0.841	84.0
M-10.0	0.794	512.0	1.26	1.953	1.12	44.2	1.00	39.4	1.00	100.0
M-10.5	1,122	724.1	0.891	1.381	0.994	37.2	0.841	33.1	1.19	118.9
M-11.0	1.587	1024.1	0.630	0.977	0.794	31.2	0.707	27.8	1.41	141 <i>.</i> 4
M-11.5	2.245	1448.2	0.0445	0.690	0.667	26.3	0.595	23.4	1.68	168.2
M-12.0	3.175	2048.1	0.315	0.488	0.561	22.1	0.500	19.7	2.00	200.0
M-12.3	3.908	2521.6	0.256	0.397	0.506	19.9	0.451	17.7	2.22	221.9
M-12.5	4,490	2896.5	0.223	0.345	0.472	18.6	0.420	16.6	2.38	237.8
M-13.0	6.349	4096.3	0.157	0.244	0.397	15.6	0.354	13.9	2.83	282.8
M-13.3	7.817	5043.1	0.128	0.198	0.358	14.1	0.319	12.5	3.14	313.8
M-13.5	8.979	5793.0	0.111	0.173	0.334	13.1	0.297	11.7	3.36	336.4
M-13.8	11.055	7132.1	0.091	0.140	0.301	11.8	0.268	10.5	3.73	373.2
M-14.0	12.699	8192.6	0.079	0.122	0.281	11.0	0.250	9.84	4.00	400.0
M-14.3	15.634	10086.3	0.064	0.099	0.253	9.96	0.225	8.87	4,44	443.8

ตารางที่ 3.2 ขนาดเกรนแบบมหภากสำหรับโกรงสร้างที่มีเกรนสม่ำเสมอ ในรูปแบบอิกวิแอกซ[48]

Note 1-Macroscopically determined grain size numbers M-12.3, M-13.3, M-13.8 and M-14.3 correspond, respectively, to microscopically determined grain size numbers (G) 00, 0, 0.5 and 1.0.

Magnification Used,M	Jeffries' Multiplier, f	Magnification Used, M	Jeffries' Multiplier, f
1	0.0002	150	4.5
10	0.02	200	5.0
25	0.125	300	15.0
50	0.5	500	50.0
75	1.125	750	112.5
100	2.0	1000	200.0

ตารางที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังขยายและ ค่าการคูณเจฟฟรี (f) สำหรับพื้นที่ 5000 ตาราง มิลลิเมตร ( f=0.0002 M<sup>2</sup> ) [48]

 เปรียบเทียบค่า d Average diameter เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดเกรนต่อ สมบัติทางกล

#### 3.2.2.3 การทดสอบแรงดิ่ง (Tensile Test)

 หล่อชิ้นงานให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร และขนาด gage length 20 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ASTM E 8M-96 ดังรูปที่ 3.2



 นำชิ้นทดสอบไปทดสอบแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง Universal tensile test ระบบ อัตโนมัติ ขนาด 150 kN รุ่น series IX โดยบริษัท Instron Corporation กำหนดความเร็วใน การดึง (tension speed) 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที เพื่อหาค่าความแข็งแรงดึง (tensile strength) ความเค้นจุดคราก (yield strength)

# 3.2.2.4 การเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์ด้วย FIB และ TEM

- 1. ตัดชิ้นงานที่ความหนา 200 ไมครอน แล้วขัดบางให้มีความหนา 70 ไมครอน
- 2. ตัดชิ้นงานด้วย Puncher
- 3. กัดกรด หาบริเวณขอบเกรน
- 4. ตัดชิ้นงานประมาณ 1.0 x 1.0 mm เพื่อส่ง Focus Ion Beam milling (FIB) รูปที่3.3
- นำชิ้นงานที่ได้ติดบน Cu-Grid เพื่อวิเคราะห์ด้วย Transmission Electron Microscope (TEM) รูปที่ 3.4



รูปที่ 3.3 Focused Ion beam milling (FIB) รุ่น Quanta 200 3D ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



รูปที่ 3.4 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน Transmission Electron Microscope (TEM) รุ่น JEM-2010 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



# บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง

#### 4.1 ผลส่วนผสมทางเคมีของเงินสเตอร์ลิง 950 และมาสเตอร์อัลลอย

เนื่องจากขั้นตอนการทดลองเริ่มต้นจากการผลิตมาสเตอร์อัลลอย(Master alloy) ที่มี ทองแดง เป็นธาตุผสมหลัก เรียกว่า ทองแดงอัลลอย ที่หล่อด้วยเตาไฟฟ้ากระแสเหนี่ยวนำรุ่น OMC1 ที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส และผ่านกระบวนการหยดเม็ด และนำไปตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีได้ผลดัง ตารางที่ 4.1 และ 4.2 สำหรับ ทองแดงอัลลอยผสม โบรอน และ ทองแดงอัลลอยผสมโบรอนร่วมกับ สตรอนเชียม

ปริมาณชาตุ		Zn(%wt)			Si(%wt)			Sn(%wt)			B(ppm)			
ทอง แดงอัลลอย (NC)	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC	
control	20	1878	61	2	158	21	225	22	2,22	0	ND	ND	bal	
0.4B	20	ND	ND	2	ND	ND	225	ND	ND	8	ND	ND	bal	
2.5B	20	ND	ND	2	ND	ND	225	ND	ND	50	ND	ND	bal	
5B	20	1889	555	2	1.61	195	225	22	222	100	87	13	bal	
15B	20	187	65	2	163	185	225	221	1.78	300	242	1933	bal	
25B	20	1849	755	2	1.64	18	225	2,17	356	500	434	132	bal	
40B	20	19,1	45	2	167	165	225	224	0.44	800	598	2525	bal	
75B	20	1872	64	2	165	175	225	222	133	1500	1102	2653	bal	
150B	20	188	6	2	1.7	15	225	222	133	3000	1705	43.17	bal	

#### ตารางที่ 4.1 ส่วนผสมทางเคมีของทองแคงอัลลอย ผสมโบรอน

NC = ส่วนผสมแสดงชื่อ(ก่อนหล่อ-nominal composition) AC = ส่วนผสมหลังหล่อ

%loss = เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเนื่องจากการหลอม ND = Cannot Detection bal = balance \*หมายเหตุ ทคสอบที่สูนข์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายงานเลขที่ ICP-031/2553 และ ICP037/2553)

ตารางที่ 4.2 ส่วนผสมทางเคมีของทองแดงอัลลอย ผสม โบรอนและสตรอนเชียม

ปริมาณธาตุ ทอง แดงอัอออย	Zn(%wt)			Zn(%wt) Si(%wt)				Sn(%wt)			B(ppm)			Sr(ppm)		
(NC)	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC	AC	%loss	NC
control	20	1878	61	2	158	21	225	22	222	0	ND	ND	0	ND	ND	bal
42.5Sr40B	20	1888	56	2	1.65	17.5	225	2.18	3.11	800	608	24	850	02	9997	bal
85Sr40B	20	1879	605	2	163	18.5	225	221	1.78	800	315	606	1700	246	8553	bal
125Sr40B	20	189	55	2	1,67	16.5	225	223	0.89	800	294	633	2500	319	8724	bal

NC = ส่วนผสมแสดงชื่อ(ก่อนหล่อ- nominal composition)

AC = ส่วนผสมหลังหล่อ

%loss = เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเนื่องจากการหลอม

ND = Cannot Detection

bal = balance

\*หมายเหตุ ทคสอบที่ศูนย์เครื่องมือวิจัชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายงานเลขที่ ICP037/2553)

ในการผลิตทองแคงอัลลอยที่มีการเพิ่มโบรอน เมื่อเพิ่มปริมาณโบรอนจะพบการสูญเสีย ์ โบรอนเพิ่มขึ้น โดยทองแดงอัลลอยสำหรับผลิตเงินผสม 5B ซึ่งเติมโบรอน 100 ppm จะมีปริมาณการ ้สญเสียโบรอนจากการหลอมน้อยที่สุดคือ 13 % และ ทองแดงอัลลอยสำหรับการผลิตเงินผสม 150B ซึ่งเติมโบรอน 3000 ppm มีปริมาณการสูญเสียโบรอนจากการหลอมมากที่สุดคือ 43.17 % ดังนั้นใน การผลิตทองแคงผสมอัลลอย150 B ด้วยการเติมโบรอนควรเติมไม่เกิน 1500 ppm ซึ่งจะพบการ ้สูญเสียไม่เกิน 26.53% ลักษณะการสูญเสียแสคงถึงความเป็นไปได้ในการสูญเพลิงเนื่องจากกการ หลอม เนื่องจากโบรอนเป็นธาตุที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี จึงสามารถสูญเสียในรูปของ ้สารประกอบออกไซด์ออกมากับตะกรัน อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณโบรอนที่สูญเสียมีค่า ์ ต่ำสุดที่ประมาณ 13 % ซึ่งถึงการเติมโบรอนในปริมาณ 100-500 ppm ในทองแดงอัลลอยจะมีการ สณเสียโบรอนไม่เกิน 20% สำหรับการเติมโบรอนที่ 800 ppm ของทองแคงอัลลอย 40B มีค่าการ สูญเสียโบรอนในเกินปานกลางที่ 25.25 % ค่าการละลายสูงสุดที่สามารถใช้ในการผลิตทองแคงอัล ู้ ลอย150 ได้คือ 1705 ppm โดยมีอัตราการสูญเสียโบรอนจากการหลอมที่ 43.17 %โดยน้ำหนักซึ่งมี ้ความแตกต่างจากการเติมโบรอนที่ 1500ppm ในทองแคงอัลลอย 75B ที่มีอัตราการสูญเสียโบรอน ้อย่างไรก็ตามการเติมโบรอนในทองแคงอัลลอยจำเป็นจะต้องพิจารณาการเหลืออยู่ของ 26.53% ์ โบรอนพร้อมกับอัตราการสูญเสียโบรอนร่วมกับการปรับลคขนาคเกรนในชิ้นงานหล่อซึ่งจะต้อง พิจารณาในส่วนการอภิปรายผลช่วงต่อไป

การผลิตทองแดงอัลลอยผสมโบรอนและสตรอนเซียม พบว่าการเพิ่มสตรอนเซียมในอัลลอย ทำให้อัตราการสูญเสียสตรอนเซียมหลังหลอมลดลงจาก 99.97 % เป็น 85.53-87.24 % อย่างไรก็ตาม อัตราการสูญเสียสตรอนเซียมมีก่าสูงตั้งแต่ 85.53 % พบการเติมสตรอนเซียมส่งผลให้มีปริมาณ โบรอนในทองแดงอัลลอยในช่วงหนึ่ง กล่าวกือ เมื่อมีการเติมสตรอนเซียมในช่วง 1700-2500 ppm จะ เกิดการลดปริมาณโบรอนในทองแดงหลังหลอมเหลือในช่วงประมาณ 294 – 608 ppm อาจกล่าวได้ ว่าการเติมสตรอนเซียมทำให้ปริมาณโบรอนในอัลลอยลดลงป้องกันการเกิด จุดฝ้าขาวและ สารประกอบกึ่งโลหะของโบรอนดังรูปที่ 4.1 สำหรับปริมาณสตรอนเซียมที่สามารถผสมในทองแดง ในปริมาณที่ต่ำเนื่องจากสตรอนเซียมสามารถเกิดปฏิกริยากับออกซิเจนได้ดีแม้จะหลอมในสภาวะอับ อากาศดังในเตาหลอมสูญญากาศ OMC1 อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องพิจารณาผลลัพท์ขนาดเกรนของ ชิ้นงานเงินเกรด 950 ที่ผ่านการหล่อในการอภิปรายผลในช่วงต่อไป



รูปที่ 4.1 ลักษณะจุดสีดำที่ผิวชิ้นงานหล่อเงิน และคราบสีขาวที่ผิวชิ้นงาน 2.26(150B)

ในการหล่อเงินผสมทองแคงอัลลอยใช้เงิน 95 % โคยน้ำหนัก และ ทองแคงอัลลอย 5 % โคย น้ำหนัก(ประกอบด้วย สังกะสี 18.5-19.1 % ดีบุก 2.2 % และ ซิลิกอน 1.6-1.7 %) หล่อที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิเบ้าปูน 600 องศาเซลเซียส เย็นในเบ้าปูน 15 นาที ก่อนจุ่มน้ำเพื่อแยก ชิ้นงานและแบบปูน แล้วนำชิ้นงานเงินที่ได้มาตรวจสอบส่วนผสมโบรอนและสตรอนเชียมได้ผลดัง ตารางที่ 4.3

สำหรับการเพิ่มโบรอนในเนื้อเงินผสมทองแคงอัลลอยพบว่าเมื่อเติมโบรอนปริมาณสูงขึ้น และมีอัตราการสูญเสียโบรอนเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการสูญเสียโบรอนจากการหลอมมากที่สุดเกิดใน ชิ้นงาน 2.26B(150 B)ที่ การสูญเสียโบรอนสูงถึง 98.5% โดยเหลือโบรอนในเนื้อเงินเพียง 2.26 ppm เนื่องจากการก่อตัวของสารประกอบระหว่าง โบรอน ซิลิกอน และ ทองแดง ดังรูปที่ 4.1 ในการ พิจารณาค่าการละลายของโบรอนนั้น พบว่า เงิน(เกรด 950)สามารถละลายโบรอนได้ไม่เกิน 10.7 ppm พบได้ในชิ้นงาน 10.7B(75 B) และมีอัตราการสูญเสียโบรอนเนื่องจากการหลอมที่ 85.73 %

ปริมาณธาตุ		ก่อนหล	ก่อ(NC)			_		หลังหล่อ	D(AC)	_		
เงินผสม	Sr	В	Cu	Zn	Sr	%loss	В	%loss	Cu	%loss	Zn	%loss
ทองแคงอัลลอย	(ppm)	(ppm)	(%wt)	(%wt)	(ppm)	(Sr)	(ppm)	(B)		(Cu)		(Zn)
Control(No B,Sr)	0	0	3.787	1	-	-	ND	ND	4.23	-11.7	0.39	61
(0.4B)	0	0.4	3.787	1	-	-	ND	ND	4.29	-13.3	0.35	62
(2.5B)	0	2.5	3.787	1	-	-	ND	ND	4.45	-17.5	0.31	69
2.9B(5B)	0	5	3.787	1	-	-	2.9	42	3.2	15.5	0.3	70
3.2B(15B)	0	15	3.786	1	-	-	3.2	78.67	5.07	-33.9	0.29	71
3.2B (25B)	0	25	3.785	1	-	-	3.2	77.6	3.67	3.06	0.18	82
4.2B(40B)	0	40	3.7835	1	-	-	4.2	89.5	3.95	-4.4	0.32	68
10.7B(75B)	0	75	3.78	1	-	-	10.7	85.73	4.52	-19.6	0.34	66
2.26B(150B)	0	150	3.7725	1	-	-	2.26	98.5	4.43	-17.43	0.204	0.8
0.14Sr3.9B(42.5Sr40B)	42.5	40	3.7795	1	0.14	99.67	3.9	90.25	3.83	-1.3	0.37	0.63
0.38Sr2.7B (85Sr40B)	85	40	3.775	1	0.38	99.55	2.7	93.25	4.56	-20.8	0.26	0.74
0.57Sr2.6B(125Sr40B)	125	40	3.771	1	0.57	99.54	2.6	93.5	4.08	-8.19	0.38	0.62

ตารางที่ 4.3 แสดงส่วนผสมทางเกมีของเงินผสมทองแดงอัลลอย 5 % โดยน้ำหนัก ตรวจสอบด้วย ICP-OES

NC = ส่วนผสมแสดงชื่อ(ก่อนหล่อ- nominal composition) -A = แสดงค่าการตรวจสอบเกินจากปริมาณที่เติม

AC = ส่วนผสมหลังหล่อ

%loss = เปอร์เซ็นต์การสูญเสียเนื่องจากการหลอม bal = balance

ND = Cannot Detection (lower than 10 ppb) bal หมายเหตุ ทคสอบที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวโน้มการลดขนาดเกรนพบว่าการเติมโบรอนตั้งแต่ 0.4 ppm ขึ้นไปสำหรับเงินผสม ทองแดง ซิลิคอนและ สังกะสี สามารถลดขนาดเกรนได้ดี โดยชิ้นงาน (0.4B) มีขนาดเกรนเฉลี่ย 0.67 mm ซึ่งเมื่อตรวจสอบส่วนผสมของชิ้นงาน (0.4B) ไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณเนื่องจากมีปริมาณโบรอน ต่ำกว่าความสามารถการตรวจสอบด้วย ICP-OES หากแต่สามารถส่งผลถึงการลดขนาดเกรนได้อย่าง ชัดเจน อย่างไรก็ตามการเหลือค้างของโบรอนที่ส่วนผสมดังกล่าว พบความไม่สม่ำเสมอของขนาด เกรน (ดังรูปที่ 4.4) และสร้างความไม่แน่นอนในการลดขนาดเกรนเนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญหายของ โบรอนในการหล่อ โดยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดการลดขนาดเกรนเมื่อใช้เวลาหลอมนาน หรือ ค้างน้ำโลหะในเตาหลอมนานกว่าปรกติ

การเติมโบรอนในเงินผสมทองแดง สังกะสี ซิลิคอน และ ดีบุก เปลี่ยนลักษณะเกรนของเงิน โดย ชิ้นงาน control (No B,Sr) มีขนาดเกรนใหญ่และ มีเกรนไม่สม่ำเสมอเมื่อเติมโบรอนตั้งแต่ 400 ppb – 75 ppm เกรนจะมีขนาดเล็กลงจาก 1.1 mm (ที่ความแปรปรวน 0.247) เป็น 0.62 - 0.77 mm โดยมีความแปรปรวนในช่วง 0.00082 – 0.056 ดังรูป 4.4



รูปที่ 4.2 ขนาดเกรนของชิ้นงานเงินผสมทองแดง สังกะสี ซิลิคอนและ คีบุกผสมโบรอน(ไม่ผสม สตรอนเชียม)

จากผลการทดลองการเติมโบรอนร่วมกับสตรอนเชียมสำหรับในทางปฏิบัติพบว่าป้องกันการ การสร้างสารประกอบของโบรอนได้ดี มีความเป็นไปได้ที่สตรอนเชียมควบคุมอัตราการละลายของ โบรอนในเนื้อเงินให้เหลือในช่วง 2.6 – 3.9 ppm ส่งผลให้เกิดสารประกอบของโบรอนที่ผิวชิ้นงานได้ ยากขึ้น

การเติมโบรอนในเงินพบความไม่สม่ำเสมอของโบรอนเนื่องจากเป็นธาตุเบา มีความ หนาแน่นต่ำเพียง 2.08 g/cm<sup>3</sup> ทำให้สามารถลอยและแยกตัวในช่วงระหว่างการเย็นตัวได้ ดังรูปที่ 4.3 ชิ้นงาน 3.2B(25B) พบว่าที่ก้านทางน้ำภายในต้นเงินมีปริมาณโบรอน 3.2 ppm ส่วนที่ ฐานต้น มี ปริมาณโบรอน 5.6 ppm ในทางปฏิบัติจะพบจุดคำกล้ำ (ที่ผิวหล่อ) และคราบสีขาว และจุดขาว ของ สารประกอบโบรอนที่ฐานต้นและก้านทางน้ำหลัก (หลังขัดแต่ง) ซึ่งเกิดจากการลอยของโบรอน เช่นกัน



รูปที่ 4.3 ส่วนผสมโบรอน ณ ตำแหน่ง ฐานต้นเงินและ ทางน้ำย่อย ของชิ้นงาน 25B

#### 4.2 สมบัติทางกล

การเพิ่มโบรอนในเนื้อเงิน ส่งผลต่อการเพิ่ม ก่าความแข็งแรงคึงสูงสุด (Ultimate tensile strength, UTS) และ เพิ่มก่าความแข็งแรงคึงที่จุดคราก (Yield strength,YS) เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงาน control (No B, Sr) ที่ไม่มีโบรอนด้วยการลดขนาดเกรน ชิ้นงานเงินผสมอัลลอย control(No B, Sr) มี ขนาดเกรน 1.11 mm (ที่ความแปรปรวน0.247) เมื่อเพิ่มปริมาณโบรอน จาก 0.4 ถึง 150 ppm (ปริมาณก่อนหลอม) ขนาดเกรนลดลง ในช่วง0.62-0.77 mm (ที่ความแปรปรวนในช่วง 0.00082 – 0.056) หรือลดลงในอัตรา 30-43.64 % ทำให้ก่าความแข็งแรงคึงสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นจาก ชิ้นงานเงิน ผสมอัลลอย control (No B, Sr) มีก่ากวามแข็งแรงคึงสูงสุด ประมาณ 172.4 MPa ก่าความแข็งแรงคึง ที่จุดคราก ประมาณ 47.6 MPa เมื่อเพิ่มปริมาณโบรอน จาก 0.4 ถึง 150 ppm (ปริมาณก่อนหลอม) มีก่า ความแข็งแรงคึงสูงสุด ในช่วง 198.83-209.88 MPa ก่าความแข็งแรงคึงที่จุดคราก ช่วงประมาณ 53.23 – 76.77 MPa การเปลี่ยนแปลง อัตราการชืค (percentage of Elongation) มีก่าเพิ่มขึ้นจาก 32.83 เป็น 38.17-70.58 % ดังผลในรูปที่ 4.4 4.5 และ 4.6 ลักษณะดังกล่าวแสดงแนวโน้มของการให้ธาตุลด ขนาดเกรนส่งผลต่อการลดขนาดเกรนทำให้ได้เงินที่มีเกรนเล็กและมีความสม่ำเสมอของเกรนมากขึ้น รวมถึง ทำให้สมบัติทางกลดีขึ้น



รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ของปริมาณโบรอนก่อนหลอมต่อค่าความแข็งแรงคึงสูงสุด (Ultimate tensile strenght -UTS) ความแข็งแรงคึงที่จุดคราก (Yield strength – YS) และ Elongation(%) และขนาด เกรนของเงินเกรด 950 ผสม ทองแดง สังกะสี ดีบุก ซิลิคอน และโบรอน ต่อ ส่วนผสมโดยชื่อ (nominal composition)

การเพิ่มโบรอนและ สตรอนเชียมในเงินสเตอร์ลิง 950 ให้แนวโน้มการลดขนาดเกรน และ การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกลเช่นเดียวกับ เงินสเตอร์ลิงที่เติมโบรอน โดยการเพิ่มค่าความแข็งแรงดึง ยังคงสัมพันธ์กับขนาดเกรนที่ลดลง โดยพบว่า มีการลดขนาดเกรนมากกว่าในกรณีการเติมโบรอน เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ มีการลดขนาดเกรนจาก 1.11 mm (ที่ความแปรปรวน 0.247) ไปอยู่ในช่วง 0.43-0.45 mm (ที่ความแปรปรวน 0.017 – 0.11) (โดยชิ้นงานเติมโบรอน 400 ppb - 150 ppm จะลด งนาดเกรนในช่วง 0.62 - 0.77 mm มีความแปรปรวนที่ 0.00082 – 0.056) ทำให้เพิ่มค่าความแข็งแรง ดึงสูงสุด จาก 172 MPa เป็น 195 – 216 MPa (ชิ้นงานเติมโบรอน 0.4 - 150 ppm มีค่าความแข็งแรงดึง ช่วง 199 - 210 MPa) ค่าความแข็งแรงดึงที่จุดครากเปลี่ยนแปลงจาก 47.6 MPa เป็น 56 – 66 MPa การ เปลี่ยนแปลง อัตราการยืด (percentage of Elongation) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 32.83 เป็น 55.8 - 66.18 % ดัง ผลในรูปที่ 4.7 4.8 และ 4.9 เป็นไปตามกลไกการเพิ่มความแข็งแรงจากผลของขนาดเกรนที่ลดลง (Grain boundary strengthening) จากผลการทดลองทำให้สามารถพิจารฉาแนวโน้มความสม่ำเสมอ ของเกรนที่มีขนาดเล็กลงด้วยการเติมโบรอนและสตรอนเซียมที่มีแนวโน้มความสม่ำเสมอของขนาด เกรนดีกว่ากรฉีการเติมโบรอนเพียงอย่างเดียว



รูปที่ 4.5 ผิวชิ้นงานหล่อ2.9B(5B) 3.2B(15B) 3.2B(25B) และ 2.26B(150B) ตามลำคับ





รูปที่ 4.6 ขนาดเกรนของชิ้นงานเงิน control(No B, Sr) 2.9B(5B) 3.2B(25B) 10.7B(75B) และ 2.26B(150B) กัดกรดด้วยกรดกำมะถัน 5% กรดโครมิค 1 % ถ่ายรูปด้วยกล้องสเตอริโอ ร่วมกับ เลนส์ไดโนอายส์



รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณโบรอนและสตรอนเชียมก่อนหลอมต่อค่าความแข็งแรงดึง สูงสุด(Ultimate tensile strength - UTS) ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength – YS) และ Elongation(%) และขนาดเกรนของเงินเกรด 950 ผสม ทองแดง สังกะสี ดีบุก ซิลิคอนโบรอน และ สตอนเชียม



control(No B,Sr) 0.14Sr3.9B(42.5Sr40B) 0.38Sr2.7B(85Sr40B) รูปที่ 4.8 ผิวหลังหล่อของชิ้นงานเงินสเตอร์ลิง เติม โบรอน และ สตรอนเชียม



รูปที่ 4.9 ขนาดเกรนของชิ้นงานเงินสเตอร์ลิงเติม โบรอน และ สตรอนเชียม กัดกรดด้วยกรดกำมะถัน 5% กรดโครมิค 1 % ถ่ายรูปด้วยกล้องสเตอริโอร่วมกับ เลนส์ไดโนอายส์
ผลการวิจัยของ เอกสิทธิ์ และ ศิริรัตน์[10] พบหลักฐานยืนยันการเกิดรอยแตกเนื่องจากการ ฉีกขาดขณะร้อน(หลังหล่อ) สำหรับอัลลอยผสม Cu-0.2Si-1.65Zn พบรอยแตกที่ก้านแหวนและเมื่อ พิจารณารอยแตกมีลักษณะขอบเดน ใดรท์ที่มนกลมเหมือนการหดตัวและขาดออกในสภาพกึ่ง ของแข็งและกึ่งของเหลวดังภาพที่ 4.10 โดยลักษณะดังกล่าวพบเห็นทั่วไปในการใช้อัลลอยกลุ่ม ทองแดงผสมซิลิกอน การเพิ่มธาตุโบรอนและ สตรอนเชียมส่งผลต่อการลดขนาดเกรนร่วมกับการ ขจัดปัญหาของการแตกหลังการหล่อ หรือการฉีกขาดขณะร้อน (Hot tearing crack) ดังตัวอย่างในรูป ที่ 4.10 สำหรับในกรณีของเงินสเตอร์ลิง การเติมธาตุทั้งสองกำจัดการฉีกขาดขณะร้อนในทุกชิ้นงาน

จากรูป 4.11 พิจารณาความสัมพันธ์ของโบรอนต่อการลดขนาดเกรนพบว่าการเติมโบรอน เพิ่มจนถึง 10.7 ppm ทำให้ขนาดเกรนลดลงจาก 1.1 mm เป็น 0.62 – 0.77 mm (ในอัตรา 30 – 43.64 %) ส่งผลเพิ่มความแข็งแรงดึง ณ จุดกรากในช่วงประมาณ 53 – 77 MPa และความแข็งแรงดึงสูงสุด ในช่วง 199 – 210 MPa และมีอัตราการยึดตัวเพิ่มขึ้นจาก 32.83 เป็น 38.17 – 70.58 %

รูป 4.12 อธิบายผลการเพิ่มสตรอนเชียมเมื่อควบคุมปริมาณ โบรอนก่อนเติมที่ 40 ppm พบว่า เมื่อมีปริมาณสตรอนเชียมเพิ่มขึ้น ขนาดเกรนจะลดลงจากส่วนผสมเงินที่เติมเฉพาะ โบรอน โดยจาก เดิมที่ 0.62 – 0.77 mm (ในกรณีเงินเติม โบรอน) เป็น 0.43 – 0.45 mm และพบว่ามีเกรนมีความ สม่ำเสมอมากกว่าการเติม โบรอนเพียงชนิดเดียว สำหรับค่าสมบัติทางกล ไม่พบความแตกต่างจากผล ของชิ้นงานที่มีการเติม โบรอนเพียงชนิดเดียว



รูปที่ 4.10 ลักษณะของการฉีกขาดขณะร้อนที่ก้านแหวนเงินผสมอัลลอย Cu-0.2Si-1.65Zn[10] การเติม โบรอนร่วมกับสตรอนเชียมสร้างแนว โน้มการเกาะกลุ่มของเฟสที่มีทองแดงสูง แต่ ไม่ส่งผลต่อการลดขนาดเกรนและเกรนยังมีขนาดเล็กใกล้เคียงกัน ดังที่พบในรูปที่ 4.13 และ 4.14 อย่างไรก็ตามการเกาะกลุ่มของเฟสที่มีทองแดงสูง หากมีสัดส่วนมากและมีเกาะกลุ่มมีขนาดใหญ่แล้ว สามารถส่งผลต่อผิวงานเครื่องประดับรวมถึงความสวยงามหลังการขัดแต่งเครื่องประดับ และส่งเสริม ให้เกิดการหมองสร้างความไม่สวยงามให้แก่ตัวเรือนได้โดยเฉพาะในกรณีการเกิดฝ้าแดงฝ้าดำในเงิน ผสมทองแดงที่มักพบว่าเกิดในบริเวณเฟสที่มีทองแดงสูงเป็นหลักเนื่องจากเป็นเฟสที่มีส่วนผสม ทองแดงสูงทำให้สามารถเกิดสารประกอบออกไซด์หรือซัลไฟด์ได้ดี



รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ของปริมาณโบรอนในเนื้อเงินต่อค่าความแข็งแรงคึงสูงสุค(Ultimate tensile strength-UTS) ความแข็งแรงคึงที่จุคคราก(Yield strength – YS) และ Elongation(%) และขนาดเกรน ของเงินเกรค 950 ผสม ทองแคง สังกะสี คีบุก ซิลิกอนโบรอน



รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ของปริมาณสตรอนเชียมในเนื้อเงินต่อค่าความแข็งแรงคึงสูงสุค(Ultimate tensile strength - UTS) ความแข็งแรงคึงที่จุคคราก(Yield strength – YS) และ Elongation(%) และ ขนาดเกรนของเงินเกรค 950 ผสม ทองแคง สังกะสี ดีบุก ซิลิคอนโบรอนและ สตอนเชียม



รูปที่ 4.13 การกระจายตัวของเฟสที่มีทองแคงสูงของชิ้นงานเงินสเตอร์ลิงเติม โบรอน



รูปที่ 4.14 การกระจายตัวของเฟสที่ที่มีทองแคงสูงของชิ้นงานเงินสเตอร์ถิงเติม โบรอน และ สตรอนเชียม

#### 4.3 การศึกษาประสิทธิภาพของ โบรอน ต่อการลดขนาดเกรน และผลของระยะเวลาหลอม

จากความพยายามศึกษาผลของธาตุผสมต่อการลดขนาดเกรน ได้กำหนดการทดลองหล่อเงิน เพื่อศึกษาผลของธาตุผสมต่อการลดขนาดเกรน โดยแบ่งเงินผสมอัลลอยออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. Ag-5Cu (เงิน 95 % ทองแดง 5 % ) 2.Ag-Cu-75B (เงิน 95% ทองแดง 4.975% โบรอน 75 ppm) 3. Ag-Cu-0.1 Si-75B (เงิน 95% ทองแดง 4.875% ซิลิคอน 0.1% โบรอน 75 ppm) ทดลองหลอมและ อุ่นในเบ้าที่เวลา 0 – 60 นาที แล้วเทแบบปูนที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายหลังการตัดชิ้นงานและ ตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นได้ผลดังรูปที่ 4.15 แสดงลักษณะเกรนของเงินสเตอร์ลิง 950 ผสมธาตุที่ เวลาอุ่นในเบ้าหลังการหล่อ 0 นาที หรือ เมื่อผสมเข้ากันแล้วเทลงแบบหล่อปูนทันที



รูปที่ 4.15 เกรนของเงินผสมอัลลอยแตกต่างกันผ่านการหล่อและอุ่นเบ้า 0 นาที เทในแบบปูนที่ 600 องศาเซลเซียส

จากรูปที่ 4.15 แสดงการลดขนาดเกรนสัมพันธ์กับการผสมธาตุ 3 ชนิดคือ ทองแดง ซิลิกอน และ โบรอน Ag-5Cu มีเกรนแบบคอล้มนาเป็นผลเนื่องจากการเย็นด้วธาตุผสมหลักคือ ทองแดง เมื่อ เติมโบรอน 75 ppm ได้โครงสร้างดังรูปที่ 4.15 Ag-Cu-75B ยังคงพบการเกิดเกรนแบบอิดวิแอกซ์ทีกลาง พบเกรนขนาดสม่ำเสมอแบบอิกวิแอกซ์ตรงกลางชิ้นงานโดยปรกติการเกิดเกรนแบบอิกวิแอกซ์ทีกลาง ชิ้นงานเกิดจากความร้อนไม่สามารถถ่ายเทออกได้ แต่ยังไม่พบการลดขนาดและเกรนที่เล็กสม่ำเสมอ สำหรับชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B เมื่อเติมซิลิกอนร่วมกับทองแดงและ โบรอน จะทำให้การปรับลด ขนาดเกรนเป็นไปได้สมบูรณ์โดยเกรนมีขนาดเล็กสม่ำเสมอมีขนาดเลลี่ย 0.62 - 0.77 mm โดยมีความ เป็นไปได้ว่ากลไกการลดขนาดจำเป็นต้องมีการเติมธาตุร่วมกัน 3 ชนิดคือ ทองแดง ซิลิกอนและ โบรอน เป็นธาตุพื้นฐานสำหรับการผลิตอัลลอยเพื่อปรับลดขนาดเกรนในเงิน หากขาดธาตุใดธาตุ หนึ่งจะไม่สามารถปรับลดขนาดและได้เกรนเล็กสม่ำเสมอได้ อย่างไรการพิจารณาการปรับลดขนาด เกรนจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยร่วมต่อการลดขนาดเกรนเช่นเวลาในการอุ่นเบ้าดังผลการทดลองในรูป ที่ 4.16 และ 4.17

จากรูปที่ 4.16 แสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการหลอมจาก 0-45 นาทีสำหรับ Ag-Cu-0.1Si-75B (นับจากวัสดุโลหะและธาตุผสมต่างละลายเข้าด้วยกัน) มีผลต่อโครงสร้างมหภาคของ ชิ้นงานได้อย่างชัดเจน โดยรูป 4.16 ก ชิ้นงานมีขนาดเกรนเล็กมากในช่วง 0.62-0.77 mm และเมื่อเวลา หลอมหรืออุ่นนานขึ้นจะเห็นได้ว่าเกรนมีขนาดใหญ่และเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบคอลัมนาในช่วงตั้งแต่ 12 นาที โดยช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดขนาดเกรนของชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B จะอยู่ ในช่วง 0 - 9 นาทีดังรูปที่ 4.16 (ตรวจสอบปริมาณ โบรอนเหลือด้างในเนื้อเงินในช่วง 1.38 – 3.13 ppmที่ขนาดเกรนในช่วง 0.62 - 0.77 mm) หลังจากนั้นช่วง ตั้งแต่ 12 นาทีขึ้นไป เกรนจะมีขนาดโตขึ้น และ เริ่มเปลี่ยนรูปร่างเกิดรูปแบบของเกรนคอลัมนา โดยตรวจสอบปริมาณ โบรอนเหลือด้างในเนื้อ เงินในช่วง ต่ำกว่า 1.38 ppm ดังตารางที่ 4.4

้จากรูปที่ 4.17 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเกรนสำหรับชิ้นงาน เงินผสมทองแดง (Ag-5Cu) เงินผสมทองแดงและโบรอน (Ag-Cu-75B) และ เงินผสมทองแดง โบรอน และ ซิลิคอน (Ag-Cu-0.1Si-75B) สัมพันธ์กับเวลาในเข้าหลอมน้ำโลหะ พบการเปลี่ยนแปลงขยายขนาดเกรนแบบคอลัมนา เล็กน้อยสำหรับชิ้นงาน Ag-5Cu และ Ag-Cu-75B และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเกรนคอลัมนา เป็น ฐปแบบเกรนอิกวิแอกที่ใจกลางชิ้นงานดังฐปที่ 4.17 นอกจากนี้เมื่อทิ้งน้ำโลหะในเข้าหลอมเป็นเวลา 45 นาที โดยเกรนมีลักษณะเป็นแบบคอลัมนาที่ขนาคใหญ่ขึ้นเนื่องจากการขยายของรอยต่อเกรนและ การถคลงของธาตุผสมได้แก่ ทองแดง และ โบรอนซึ่งสูญหายในรูปตะกรันที่ลอยขึ้นสู่ปากเบ้าหลอม ้สำหรับการเปลี่ยนแปลงเกรนของชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเกรนแบบอิค ้วิแอกซ์ที่เวลาในเข้าหลอม 0 นาที ขนาดเกรน 0.62 - 0.77 mm เป็น เกรนแบบคอลัมนา ที่เวลาในเข้า หลอมตั้งแต่ 12 นาที ซึ่งมีปริมาณธาตุโบรอนสูญหายมากและมีโบรอนเหลือค้างต่ำกว่า 1.38 ppm ้โดยทั่วไปสำหรับที่เริ่มเปลี่ยนเกรนเป็นรูปแบบคอลัมนาแล้วหากเพิ่มระยะเวลาการอุ่นเบ้าจะพบเกรน แบบอิกิวแอกซ์ในบริเวณกลางของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และเพิ่มจำนวนขึ้น ส่วนเกรนคอลัมนา บริเวณขอบของชิ้นงานยังมีรักษารูปแบบเกรนคอลัมนา แต่ขยายความกว้างของเกรนมากขึ้น อย่างไร ้ก็ตามลักษณะเกรนที่เกิดเริ่มต้นของชิ้นงานทั้งสองนี้เป็นเกรนแบบคอลัมนาซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิด รอยแยกที่ขอบเกรนในช่วงการเย็นตัว หรือการฉีกขาดขณะร้อน (Hot tearing crack)โดยเฉพาะที่ขอบ เกรนได้ง่ายโดยเฉพาะในการชิ้นงานที่มีรูปแบบหนาบางต่อเนื่องกันในชิ้นเดียว

เมื่อพิจารณาโครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์แบบแสงสะท้อน (Optical Microscope) แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฟสดังรูปที่ 4.18 สำหรับชิ้นงาน Ag-5Cu จะพบเนื้อพื้น (matrix) เงิน และ เฟสยูเทคติคสีแดงกระจายในเนื้อพื้นเงิน ส่วนชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B และ Ag-Cu-75B พบ เนื้อพื้นเงิน และ เฟสที่มีทองแดง หรือทองแดงร่วมกับซิลิกอนสูง กระจายตัวในเนื้อพื้นเงิน เมื่อเพิ่ม เวลาในเบ้าหลอมจะพบ เฟสที่แดงในช่วงเริ่มด้นเปลี่ยนแปลงสีเป็นเฟสสีดำที่มีลักษณะเป็นผลึก(ดัง รูปที่ 4.18) โดยจะมีขนาดผลึกของเฟสสีดำโตขึ้นเมื่อแปรผันตามเวลาการอุ่นเบ้าหลอมที่เพิ่มขึ้น จาก การพิจารณา ชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B รูปที่ 4.19 จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS พบว่า ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเฟสสีดำที่มีลักษณะเป็นผลึกประกอบด้วย ออกซิเจนและ ทองแดงเป็น หลัก ดังนั้นการอุ่นน้ำโลหะในเบ้าหลอมเป็นเวลานานนอกจากจะทำให้ธาตุบางตัวสูญหายแล้ว (เช่น ซิลิกอน และ โบรอน) สามารถตรวจสอบได้จากเศษตะกรัน (slag) ที่ได้จากการหลอมซึ่งพบโบรอน ออกไซด์ ทองแดง ซิลิกอนออกไซด์ และ เงิน (ดังภาพ 4.19) และยังพบการแพร่ซึมของออกซิเจนทำ ให้เกิด ทองแดง ออกไซด์ กระจายในเนื้อพื้นเงิน โดยเฟสทองแดงออกไซด์ดังกล่าวหากมีขนาดใหญ่ จะส่งผลต่อกวามด้านทานการหมองและ สีผิวของชิ้นงานโดยเฉพาะในบริเวณที่มีเฟสดังกล่าวเกาะ กลุ่มกันชัดเจน ซึ่งมักจะพบในรูปแบบของฝ้าแดง( fire scale)



รูปที่ 4.16 ผลขนาดเกรนของชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B สัมพันธ์กับเวลาสำหรับระยะเวลาหลอม ก) 0 นาที ข) 9 นาที ค) 12 นาที ง) 45 นาที

จากข้อมูลทั้งหมดแสดงผลการใช้ธาตุร่วมกันระหว่าง ซิลิคอน โบรอน และ ทองแดงเพื่อลด ขนาดเกรนดังชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B ซึ่งผลการลดขนาดเกรนสามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังการหลอม และธาตุลดขนาดเกรนจะมีประสิทธิผลในช่วงเวลาไม่เกิน 9 นาที หลังจากนั้นเกรนที่ผ่านการลดขนาด ด้วยธาตุผสมในลักษณะเท่ากันทุกด้าน (Equiaxed grain) จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเกรนแบบคอลัม (Columnar grain) ซึ่งสามารถเกิดการฉีกขาดขณะร้อน (Hot tearing crack) ตามขอบเกรนได้ง่าย



ภาพที่ 4.17 ผลขนาดเกรนของชิ้นงานสัมพันธ์กับเวลาสำหรับการหล่อและเทในเบ้าปูน



ภาพที่ 4.18 โครงสร<sup>้</sup>างจุลภาคของชิ้นงานสัมพันธ<sub>์</sub>กับเวลาสำหรับการหล่อและเทในเบ<sup>้</sup>าปูน ที่กำลังขยาย 100 เท่า

ตารางที่ 4.4 ผลปริมาณธาตุ	โบรอนเหลือค้างในชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B	ในช่วงเวลาการในเบ้า
หลอมหลังหลอมละลาย		

เวลาในเข้าหลอม(นาที)	ปริมาณ โบรอน (ppm)
0	3.13
3	2.24
6	1.81
9	1.38
12	ND
30	ND

ND =Cannot Detection

\*หมายเหตุ ทคสอบที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 4.19 ทองแคงออกไซค์ในโครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของโลหะผสม Ag-Cu-0.1Si-75B ที่ผ่านการหลอมนาน 45 นาที

- ก) โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย 200 เท่า
- โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย1000 เท่า
- ค) ผลการตรวจสอบ EDS ที่เฟสที่สองในลักษณะผลึก
- การเปรียบเทียบส่วนผสม ของทองแดง(สีเขียว) และ เงิน (สีแดง)
- การเปรียบเทียบส่วนผสม ของออกซิเจน(สีเขียว) และ เงิน (สีแดง)



รูปที่ 4.20 ผลการตรวจสอบด้วยการเลี้ยวเบนเอกซ์เรย์ (XRD) สำหรับชิ้นงาน Ag-Cu-0.1Si-75B แสดงส่วนประกอบหลักในการเศษการหล่อ (Slag) สำหรับเบ้าเงินผสมทองแคงอัลลอยที่อุ่น 45 นาที

## 4.4 การศึกษากลไกการลดขนาดเกรนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope (TEM)) และ Focus Ion beam milling (FIB)

ผลการศึกษากล ใกการลดขนาดเกรนเริ่มต้นจากการเตรียมชิ้นงานด้วย Focus Ion beam milling รุ่น Quanta 200 3D (FIB) โดยใช้ชิ้นงาน 2 ประเภทคือชิ้นงานcontrol (No B,Sr)และ 10.7B(75B)โดยใช้สภาวะในการเตรียมที่ 30 kV ยิงด้วยลำไอออนแกเลียมโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- ขัดชิ้นงานให้มีความหนาเริ่มค้น 20 ไมครอน ขนาดความกว้างและความยาวไม่เกิน 2.5 mm และผ่านการกัดกรดเพื่อเลือกขอบเกรน(1% กรดโครมิค + 10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 90% H<sub>2</sub>O โดย ปริมาตร)
- ติดชิ้นงานบนแผ่นกริดทองแดงแบบแนวตั้งเพื่อยิ่งถ่าไอออนให้บางถงถึง 3 ไมครอน ด้วย กระแสสูง 10-20 nA เพื่อถดให้ชิ้นงานบางถงถึง 3 ไมครอน
- ยิงตามด้วยกระแสปานกลางที่ 0.1-1 nA ให้ชิ้นงานบางลงถึง 100 nm แล้วใช้ กระแสต่ำที่
  0.01-0.05 nA เพื่อยิ่งให้ชิ้นงานบางที่ประมาณ 30 nm ได้ผลลัพท์สำหรับชิ้นงานcontrol (No
  B,Sr) และ 10.7B(75B) ดังรูปที่ 4.21 ก) และ ค) ตามลำดับ
- 4. นำชิ้นงานเข้าทคสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

จากรูปที่ 4.21 โดยทั่วไปบริเวณบางสำหรับการตัดในลักษณะนี้จะเรียบและ มีพื้นที่ ที่สามารถเลือกพิจารณาได้มาก จากรูปที่ 4.21 ก) สำหรับเงินผสมทองแดงอัลลอย control ที่ไม่เติม ธาตุลดขนาดเกรน จะพบลักษณะขอบเกรนที่มีความเรียบและไม่มีอนุภาคปรากฏที่รอยต่อเกรน รูปที่ 4.21 ข) ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน(TEM) ในทางกลับกันสำหรับชิ้นงานเงิน 10.7B(75 B) ที่เติมชาตุลดขนาดเกรน จะพบอนุภาคขนาด 10 - 20 nm กระจายตามรอยต่อเกรนเหมือนการเกิด อุปสรรคกั้นไม่ให้รอยต่อเกรนเคลื่อนที่ดังที่พบในรูปที่ 4.21 ค) และ 4.21 ง) ลักษณะอนุภาคที่เกิดขึ้น มีขนาดเล็กมากและกระจายตัวประมาณ 30-100nm ตามรอยต่อเกรน ดังรูปที่ 4.22

รูปที่ 4.23 ก) และ ข) แสดงโครงสร้างจุลภาคแบบภาพพื้นสว่าง (bright-field(BF) image) เปรียบเทียบที่รอยต่อเกรนของชิ้นงานเงิน control(No B, Sr) และ ชิ้นงานเงิน 10.7B(75 B) ตามลำคับ จากภาพจะพบว่าลักษณะรอยต่อเกรนของชิ้นงาน control(No B. Sr) มีลักษณะเรียบและไม่พบอนภาค ที่รอยต่อเกรน ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาชิ้นงานเงิน 10.7B(75 B)จะรอยต่อเกรนขรุขระและพบ อนุภาคขนาด 10 - 20 nm กระจายตามรอยต่อเกรนดังรูป4.23 ข) เมื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการ เลี้ยวเบนที่บริเวณรอยต่อเกรนพบแถบสว่างมืดมอเร (Moire' fringes) ของอนภาคในชิ้นงาน 10.7B(75B)ซึ่ง เป็นช่องว่างขนานระยะห่าง 1.5625 – 1.875 nm โดยอนุภาคมีขนาคประมาณ 10-20 nm มีลักษณะกั้น ้งวางที่รอยต่อเกรน มีช่วงระยะห่าง 50 – 100 nm ทำให้รอยต่อเกรนมีลักษณะขรุงระคังรูปที่ 4.23 ง) เมื่อตรวจสอบรูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่ (Selected-area electron diffraction SADP) ที่รอยต่อของเกรนเงินที่ 1 (Ag<sub>1</sub>) และ เกรนเงินที่ 2 (Ag<sub>2</sub>) พบว่าเกรนที่ 1(Ag<sub>1</sub>) แสดงพฤติกรรม เข้าสู่ [112]<sub>Ag(1)</sub> และ เกรนที่ 2 แสดงพฤติกรรมเข้าสู่ [011]<sub>Ag(2)</sub> ตามลำดับ โดยพบอนุภาคขนาดประมาณ 10- 20 nm ที่รอยต่อเกรน โคยสามารถตรวจสอบได้จากการพิจารณารูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอ นแบบเลือกพื้นที่ที่บริเวณเกรนเงินที่ 1 (Ag<sub>1</sub>) และ เกรนเงินที่ 2 (Ag<sub>2</sub>) พบรูปแบบการเลี้ยวเบนสอง ครั้ง (double diffraction) จาก อนุภาคและ เกรนเงินที่ 1 ( $Ag_1$ ) และ เกรนเงินที่ 2 ( $Ag_2$ ) โดยรูปแบบ การเลี้ยวเบนที่มีลักษณะชัดเจนทับซ้อนกับการเลี้ยวเบนสองกรั้งจาก {hkl}<sub>(Ael)</sub> ไปสู่ {311}<sub>Ag(2)</sub> โดย อนุภาคที่พบถูกแสดงสัญลักษณ์ที่จุด A มีค่าระยะห่างระหว่างระนาบ d (d-spacing) เท่ากับ 2.08 อังสตรอมเใกล้เคียงกับระยะห่างระหว่างระนาบของ {111}<sub>fcc-cu</sub>( d-spacing เท่ากับ 2.088 อังสตรอม, JCPDS file NO.04-0836) หรือ ใกล้เคียงกับ {137}<sub>copper boron</sub> (ค่าระยะห่างระหว่างระนาบ d เท่ากับ 2.08 อังสตรอม, JCPDS file NO. 26-1111) โดยทิศทางการเลี้ยวเบนของอนุภาคเกิดขนานกับ ทิศการ เลี้ยวเบนของ {111}<sub>Ag(1)</sub> (ค่าระยะห่างระหว่างระนาบ d เท่ากับ 2.*354* อังสตรอม, JCPDS file NO. 87-0720) จากการเลี้ยวเบนที่ขนานกันดังกล่าวจะเกิด แถบสว่างมืดมอเร (Moire' fringes) ซึ่งเป็นช่องว่าง ้ขนานระยะห่างที่ได้จากการคำนวนมีค่า 1.76 nm ดังรูปที่ 4.22 ค) โดยขนาดแถบสว่างมืดมอเร (Moire' fringes) ที่สามารถวัดได้จากภาพจริงอยู่ในช่วง 1.5625 – 1.875 nm ยืนยันความเป็นจริงของ เกิดแถบสว่างมืคมอเร (Moire' fringes) แบบขนาน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้างต้นแสดงความเป็นไปได้ ้ของการเกิดอนุภาคขนาดเล็กกั้นขวางตามรอยต่อเกรน ทำให้เกรนไม่สามารถโตต่อไปได้หรือทำให้ เกิดเกรนเล็กละเอียดในเงินผสมทองแดงอัลลอยที่มีส่วนผสมของซิลิคอน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความ พยายามตรวจวัดอนุภาคด้วยเทคนิค EDS ได้ผลดังรูปที่ 4.24 ต่อไป



## รูปที่ 4.21 โครงสร้างจุลภาคของ

- ก) ชิ้นงาน control(No B,Sr) ถ่ายภาพด้วย Focus Ion Beam(FIB)ที่รอยต่อเกรน
- ข) ชิ้นงาน control(No B,Sr) ถ่ายภาพด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron Microscope TEM)ที่รอยต่อเกรน
- ค) ชิ้นงาน 10.7B(75B) ถ่ายภาพด้วย Focus Ion Beam(FIB)ที่รอยต่อเกรน
- ชิ้นงาน 10.7B(75B) ถ่ายภาพด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน(Transmission electron Microscope TEM)ที่รอยต่อเกรน



รูปที่ 4.22 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน 10.7B(75B) ที่มีโบรอน 10.7 ppm มีอนุภาคขนาด 10-20 nm กระจายตามรอยต่อเกรนมีระยะห่างประมาณ 50- 100 nm



ภาพที่ 4.23 การเปรียบเทียบการเกิดอนุภาคที่รอยต่อเกรน ก) โครงสร้างจุลภาคแบบภาพพื้นสว่างของรอยต่อเกรนชิ้นงาน control(No B, Sr) ข) โครงสร้างจุลภาคแบบ ภาพพื้นสว่างของรอยต่อเกรนชิ้นงาน ค) แถบสว่างมืคมอเรของอนุภาค ง) รูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกที่ของเกรนที่ 1 Ag(1) ฉ)รูปแบบการเลี้ยวเบน อิเล็กตรอนแบบเลือกที่ของเกรนที่ 2 Ag(2) จ)รูปแบบการเลี้ยวเบนสองครั้งของอนุภาคทับซ้อนกับเกรนที่ 1 และ 2



จากรูป 4.23 มีความเป็นไปได้ที่อนุภาคที่ขอบเกรนจะมีส่วนประกอบหลักเป็นทองแดง หรือ ทองแคงร่วมกับโบรอน จากรูปที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ตะกอนด้วย รังสีเอ็กซ์แบบกระจาย พลังงาน (EDS) พบขอดของการกระจายพลังงานของ ทองแดง *Lá*ที่ ประมาณ 0.93 *keV* ในส่วนของ อนุภาคอย่างชัดเจนและ พบปริมาณการ์บอนซึ่งมักจะครอบกลุมขอดการกระจายพลังงานของโบรอน ทำให้เป็นการยากที่จะตรวจสอบเพื่อชี้เฉพาะโบรอนได้ชัดเจน จากลักษณะดังกล่าวมีความเป็นไปได้ ของการเกิดการแยกตัว(*segregation*) ที่ขอบเดนไดรท์ และ เกิดตะกอนอนุภาคที่ขอบเดนไดรท์ ซึ่ง สองกล้องกับผลการกระจายตัวที่ตรวจสอบจากกล้องวิเคราะห์ระดับจุลภาคด้วยลำอิเล็กตรอน (*electron probe microanalysis EPMA*) ดังรูปที่ 4.25 พบการกระจายตัวของโบรอนบนเนื้อโลหะพื้นหรือ เนื้อเงินเป็นหลักทำให้มีความเป็นไปได้ที่โบรอนสามารถรวมตัวกับทองแดงและเกิดอนุภาคงนาดเล็ก กั้นขวางรอยต่อเกรนดังที่พบในรูปที่ 4.23

การใช้ FIB เพื่อเตรียมชิ้นงานพบว่าเกิดตะกอนเฟสที่มีทองแดงสูงระหว่างแขนเดนไดรท์ ตรวจสอบด้วยการศึกษาโครงสร้างจุลภาคแบบภาพพื้นสว่าง (bright-field (BF) image) ในบริเวณที่มี เฟสที่สองต่อเชื่อมกับรอยต่อเกรนได้ผลที่ระดับกำลังขยายต่ำดังรูปที่ 4.26 ก) จากรูปที่ 4.26 ข) พบ อนุภาคเล็กละเอียดขนาดน้อยกว่า 100 nm และเมื่อตรวจสอบ SADP สามารถชี้เฉพาะได้เป็นรูปแบบ ของโครงผลึก fcc ของทองแดง และ ซิลิคอน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วย EPMA ในรูปที่ 4.25 ที่ยืนยันการกระจายของทองแดง และ ซิลิคอนจะเกิดในบริเวณเดียวกัน จากผลดังกล่าวแสดงถึง ส่วนประกอบของเฟสที่สองระหว่างแขนเดนไครท์อาจจะเป็นเฟสร่วมของ ทองแดงและซิลิคอน แต่ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารประกอบCu<sub>3</sub>Si





รูปที่ 4.26 ภาพโครงสร้างแบบพื้นสว่าง (BF-TEM) ที่กำลังขยายค่ำ ณ บริเวณรอยต่อของ เฟสที่สอง ต่อเนื่องกับของขอบเคนไครท์ของชิ้นงาน 10.7B(75B)

- ก) พื้นที่การเพิ่มกำลังขยาย ณ บริเวณรอยต่อของเฟสที่สอง และ ขอบเคนไครท์
- v) SADP ในรูปแบบวงแหวน (ring pattern) ชี้เฉพาะการผสมของโครงสร้างหลายผลึก (Polycrystallines)ของ fcc <sub>Cu</sub> และ fcc <sub>si</sub> บริเวณสีเทาจางใน ก) เป็นรูที่เกิดจากการยิงปืน ไอออนแกลเลียม

 4.4.1 การศึกษาผลการศึกษาการกระจายตัวของชาตุผสมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่อง กราด Scanning Electron Microscopy (SEM) และ กล้องวิเคราะห์ระดับจุลภาคด้วยลำอิเล็คตรอน Electron Probe Microanalysis (EPMA)

ในการศึกษาการกระจายตัวของธาตุผสมจะแบ่งประเภทตามธาตุผสมเพื่อลดขนาดเกรนกือ

- กลุ่มเงินผสมอัลลอยประกอบด้วยทองแดง สังกะสี ซิลิคอน และดีบุก ร่วมกับธาตุลดขนาด เกรนได้แก่ โบรอน
- กลุ่มเงินผสมอัลลอยประกอบด้วยทองแดง สังกะสี ซิลิกอน และดีบุก ร่วมกับธาตุลดงนาด เกรนได้แก่ โบรอน ร่วมกับสตรอนเชียม
  - กลุ่มเงินผสมอัลลอยประกอบด้วยทองแดง สังกะสี ซิลิกอน และดีบุก ร่วมกับธาตุลด ขนาดเกรนได้แก่ โบรอน

จากการพิจารณาโครงสร้างเบื้องต้นของชิ้นงานเงินผสมอัลลอยประกอบด้วยทองแดง สังกะสี ซิลิคอน และคืบุก ร่วมกับโบรอน ในกรณีนี้ให้ตัวอย่างชิ้นงาน 10.7B(75B) พบลักษณะเกรนของ เงินผสมดังรูปที่ 4.27 ้ลักษณะเกรนแสดงโครงสร้างเคนใครท์ และมีรอยต่อเกรนไม่เรียบ ้คล้ายคลึงกับการเย็นตัวของอะลมิเนียมและ ทองแคงอัลลอย ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดจากการเย็นตัว ด้วยปฏิกิริยายุเทคติก จากผล EDS ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron Microscopy (SEM) ในรูปที่ 4.28 และตารางที่ 4.5 พบปริมาณ โบรอนสูงที่รอยต่อเกรน และ เดนไครท์ เช่นในตำแหน่งที่ 9 8 และ 1 ทำให้มีความเป็นไปได้ที่โบรอนกระจายตัวในเนื้อพื้นเงินและ มีประมาณมากในลักษณะเป็นจุดของกลุ่มอนุภาคโดยบริเวณที่พบจะเป็นขอบเคนไครท์และ รอยต่อ เกรนเป็นหลัก(ดังรูปที่4.23) ซึ่งคล้ายคลึงการกลไกผลความแยกตัวของสารละลาย (Solute Effect) ที่ พบในการลดขนาดเกรนของอะลูมิเนียม[37] อย่างไรก็ตามการตรวจสอบอนุภาคด้วย SEM อาจไม่ ้สามารถศึกษา ใด้เนื่องจาก อนุภาคมีขนาดเพียง 10 ถึง 20 nm อันเป็นขนาดที่เล็กกว่า ขนาดที่สามารถ ตรวจสอบได้ด้วย EDS (ปกติ การตรวจสอบธาตุด้วยเทคนิค EDS สามารถตรวจสอบอนุภาคขนาดได้ ้ไม่น้อยกว่า 1 ไมครอน) อีกทั้งโบรอนเป็นธาตุเบาที่มีค่าการกระเจิงรังสีเอกซ์ใกล้เคียงคาร์บอนทำให้ การตรวจสอบด้วย EDS ไม่สามารถยืนยันผลแน่นนอนได้และการเตรียมชิ้นงานเพื่อตรวจสอบด้วย เทกนิก EDS ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) จะมีชิ้นงานที่มีความหนาไม่เท่ากัน ทำให้หัววัดค่าการถำพถังงานรังสีเอกซ์ไม่สามารถรับพถังงานได้ ซึ่งเกิดจากการเตรียมชิ้นงานไม่ สามารถสร้างพื้นที่บางสม่ำเสมอได้มากพอ



รูปที่ 4.27 ลักษณะเกรนของชิ้นงาน 10.7B(75B)

จากการศึกษาผลของ EPMA พบการกระจายตัวของโบรอนที่เนื้อพื้นเงิน (Matrix) ดังรูปที่ 4.29 แสดงถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอนุภาคซึ่งเป็นเฟสที่มีทองแดงและ โบรอนที่กระจายอยู่ทั่ว เนื้อพื้นเงินซึ่งไปส่งผลขัดขวางการโตของเกรนดังภาพรอยต่อเกรนที่ได้จากภาพถ่ายด้วย FIB รูปที่ 4.30 แต่เนื่องจากการรับสัญญาณภาพของ FIB เป็นสัญญาณจาก อิเล็คตรอนที่มาจากผลของ แกลเลียมอิออน ไม่เหมือนในกรณีของ SEM แต่มีการเก็บสัญญานเหมือนSIM (Secondary Ion mass spectroscopy) ซึ่งสามารถตรวจสอบธาตุเบาเช่น โบรอนได้ดี อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวยังไม่เป็น พิสูจน์ได้และยังคงเป็นเพียงการสังเกตุในเชิงปฏิบัติเท่านั้น



รูปที่ 4.28 ลักษณะเกรนของชิ้นงาน 10.7B(75B) และการตรวจสอบปริมาณโบรอนด้วย การกระจาย พลังงานของรังสีเอกซ์ (Energy Dispersive Spectroscopy-EDS)

ตารางที่ 4.5 ปริมาณโบรอนของชิ้นงาน 10.7B(75B) จากการตรวจสอบเทคนิค อีดีเอส Energy Dispersive Spectroscopy(EDS)

ตำแหน่ง	โบรอน (%wt)	ตำแหน่ง	โบรอน (%wt)
1	2.23	7	1.52
2	1.4	8	2
3	0.68	9	4.11
4	1.78	10	2.89
5	1.5	11	1.09
6	2.1	12	0.47



- จ) การกระจายตัวของ สังกะสี (Zn)
- ฉ) การกระจายตัวของ โบรอน (B)





รูปที่ 4.30 การกระจายตัวของอนุภาคกลุ่มทองแดงโบรอนของชิ้นงาน 10.7B(75B) ด้วย FIB 2. กลุ่มเงินผสมอัลลอยประกอบด้วยทองแดง สังกะสี ซิลิคอน และดีบุก ร่วมกับธาตุลดขนาด เกรนได้แก่ โบรอน ร่วมกับสตรอนเซียม

จากการศึกษาปริมาณสารละลายของแข็งจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด และ EDS ดังรูปที่ 4.31 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ โบรอนพิจารณาผลการตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของ โบรอนจะพบว่าที่ขอบเคนไครท์มีปริมาณ โบรอนสูงซึ่งยืนยันการตกตะกอนสามารณกิดที่ขอบคนไครท์ สำหรับการผสมสตรอนเชียมร่วมกับ โบรอนมีแนวโน้มลดปริมาณโบรอนในเนื้อเงิน ในขณะที่ ปริมาณสตรอนเชียมมีค่าน้อย แต่ยังคงส่งผลการลดขนาดเกรนได้ดี และทำให้ขนาดเกรนเล็กกว่ากรณี การเติมเฉพาะ โบรอนเพียงธาตุเดียว



รูปที่ 4.31 ลักษณะเกรนและตำแหน่งการตรวจสอบปริมาณโบรอนโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบ ส่องกราด ( Scanning Electron Microscopy ) สำหรับชิ้นงาน 0.38Sr2.7B(85Sr40B) ตารางที่ 4.6 ปริมาณโบรอนในชิ้นงาน 0.38Sr2.7B(85Sr40B) วิเคราะห์ด้วยอีดีเอส Energy Dispersive

ตำแหน่ง	B(wt%)	Sr(wt%)	ตำแหน่ง	B(wt%)	Sr(wt%)
1	0.5	0.39	9	0.44	1.22
2	0.03	0.45	10	1.71	0.26
3	2.23	0.39	11	3.28	0.29

Spectroscopy(EDS)



รูปที่ 4.32 การกระจายตัวของธาตุในชิ้นงาน 0.38Sr2.7B(85Sr40B)

- ข) การกระจายตัวของ ซิลิคอน (Si)
- ก) ภาพถ่ายในระบบ BEI
- ง) การกระจายตัวของ ทองแดง (Cu)
- ค) การกระจายตัวของ สังกะสี (Zn)

จ) การกระจายตัวของ สตรอนเชียม (Sr) ฉ) การกระจายตัวของ โบรอน (B)

้จากรูปที่ 4.28 และ4.31 พบว่า ปริมาณ โบรอนเพิ่มที่ขอบเคนใครท์เช่นเคียวกัน แต่การเพิ่ม ้ปริมาณสตรอนเชียมทำให้มีโบรอนต่ำ (เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นที่ไม่เติมสตรอนเชียม) จะพบปริมาณ สตรอนเชียมสูง ดังในตำแหน่งที่ 9 (รูปที่ 4.31) รวมถึงส่งผลต่อการลดขนาดเกรนได้ดีกว่ากล่าวคือ ทำให้เงินมีเกรนที่เล็กกว่ากรณีที่เติมโบรอนเพียงอย่างเดียว รวมถึงการเติมสตรอนเชียมลดความเสี่ยง

การเกิดจุดแข็งที่ฐานต้นและรอยฝ้าขาวที่มักพบในกรณีการเติมโบรอนมากเกินไปดังตัวอย่างในรูปที่ 4.2 รูปที่ 4.32 แสดงการกระจายตัวของธาตุผสมในชิ้นงาน 0.38Sr2.7B(85Sr40B) โดยแนวโน้ม การกระจายตัวของสตรอนเชียม โบรอน และ สังกะสีจะกระจายตัวในเนื้อพื้นเงิน ส่วนทองแคงและ ซิลิคอนจะรวมตัวกันในเฟสที่สองและสร้างโครงสร้างยูเทคติกที่ของโครงสร้างกิ่งไม้ดังพบใน แผนภูมิสมดุลระหว่างเงิน-ทองแดง และ เงิน-ซิลิคอน

รูปที่4.32 ค) แสดงผลการกระจายตัวของสังกะสีที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับเฟสที่สองซึ่งประกอบด้วยทองแดงและ ซิลิกอน ซึ่งสังกะสีก็แสดงแนวโน้มเช่นเดียวกับ โบรอน โซเดียมและ สตรอนเทียม แต่เมื่อมีการเติมสังกะสีในปริมาณเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การแยกตัว ของสังกะสี (Segregration)โดยสังกะสีจะวิ่งรวมตัวใกล้โครงสร้าง ยูเท็กติกและ เฟสที่สองที่มี ทองแดงในปริมาณสูง ลักษณะดังกล่าวเกิดจาก สังกะสีกวามสามารถในการละลายในเนื้อเงินได้ดี แต่ ก็มีกวามสามารถในการละลายกับทองแดงได้ดีเช่นกัน ทำให้เมื่อมีปริมาณสังกะสีมากขึ้นจึงเกิดการ รวมตัวในลักษณะใกล้โครงสร้างยูเท็กติกทำให้เกิดการกระจายดังรูปที่ 4.32 ก) และ 4.

จากรูปที่ 4.32 และ 4.25 แสดงให้เห็นว่า ซิลิคอนมีแนวโน้มแยกตัวออกจากเนื้อเงิน เข้าไป ร่วมกับทองแดง ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งของสาเหตุการหมอง รวมถึงการเกิดฝ้าแดงที่ ผิวชิ้นงานซึ่งจะเกิดที่บริเวณเฟสโครงสร้างยูเทคติกก่อนเสมอ

สำหรับการพิจารณากลไกการเกิดเกรนละเอียด จะพบว่าสาเหตุการเกิดเกรนละเอียดนั้นเกิด จากส่วนของเนื้อพื้นเงินเป็นหลัก เนื่องจากธาตุกลุ่ม โบรอน สตรอนเทียม และ โซเดียมนั้นกระจายตัว ที่เนื้อพื้น ในรูปของสารละลายของแข็ง ซึ่งจะสร้างกลไกควบคุมขนาดเกรนด้วยปริมาณของ สารละลายของแข็ง ทำให้เกิดนิวเคลียสเกรนแบบเฮทเทอโรจีเนียส ที่เนื้อพื้นเงินในลักษณะกิ่งไม้ และ การมีปริมาณสารละลายของแข็งที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณทำให้เกิดการบังคับให้เกิด undercooling ที่ปลายเดนไดรท์ ส่งผลควบคุมขนาดเกรนไม่ให้ขยายตัวออกไป ซึ่งเป็นไปตามกฎของการแข็งตัว เนื่องจากสารละลาย rule of Solute ที่มักเกิดในการเย็นตัวของโลหะหลายประเภท

### 4.5 การศึกษาการกระจายตัวของโบรอนด้วย เทคนิค Particle track Autoradiography

จากการทดสอบด้วย เทคนิค Particle track Autoradiography (PTA) เป็นการกระตุ้นการผลิต รอยเนื่องจากรังสีอัลฟา (Alfa track) โดยรอยที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับชนิดโลหะที่ทดสอบและ ปริมาณ โบรอนที่มีอยู่ในชิ้นงานโดยในการทดสอบใช้ชิ้นงาน 3 ประเภทคือ

- 1) ชิ้นงาน 10.7B (75B)
- ชิ้นงาน Control (No B,Sr)

โดยใช้การกระตุ้นด้วยเตาปฏิกรณ์ปรมาณู โดยใช้ฟิลม์ CR39 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และกัดรอยด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6 N ( NaOH 25 กรัมต่อน้ำ 100 มล.) โดยใช้เวลากัดรอย 1 ชั่วโมง ได้ผลดังรูปที่ 4.33



รูปที่ 4.33 รอยจากเทคนิค PTA และ โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยาย 200เท่า ของ

- ก) และ ค) ชิ้นงาน 10.7B(75B)
- ข) และ ง) ชิ้นงาน Control(No B,Sr)

จากรูปที่4.33 พบรอยเทรคกระจายตัวทั้งใน ชิ้นงาน 10.7B( 75B) และ ชิ้นงาน Control(No B,Sr) ลักษณะดังกล่าวทำให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งการกระจายตัวของโบรอนได้อย่างชัดเจนอีกทั้งหาก วิเคราะห์ร่วมกับผลจากรูปที่ 4.21-4.23 และ 4.29 จะพบว่า การกระจายตัวของโบรอนกระจายอยู่ใน เนื้อพื้นเงินทำให้การตรวจสอบตำแหน่งด้วยวิธีนี้ไม่สามารถทำได้

# บทที่ 5 สรุปผล

- ในเงินเกรด 950 ผสมทองแดง ซิลิคอน สังกะสีและ ดีบุก ธาตุโบรอนสามารถนำมาใช้ในการ ปรับลดขนาดเกรนได้ โดยเติมในช่วง 1.8-10.7 ppm ขนาดเกรนลดลงจาก 1.1 mm เป็น 0.62-0.77 mm
- ในเงินเกรด 950 ผสมทองแดง ซิลิคอน สังกะสีและ ดีบุก ปริมาณโบรอนที่เหมาะสมสำหรับการ ลดขนาดเกรนอยู่ในช่วง 2.9 – 4.2 ppm เพื่อป้องกันการเกิดสารประกอบสีขาวและคราบสีขาวที่ ผิวชิ้นงานทำให้เกิดการลดขนาดเกรนจาก 1.1 mm เป็น 0.62-0.77 mm และ เพิ่มความแข็งแรงดึง สูงสุดจาก 172 เป็น 199-210 MPa
- ในเงินผสมทองแดงอย่างเดียว โบรอนไม่ส่งผลต่อการลดงนาดเกรน การลดงนาดเกรนด้วยธาตุ ผสมโบรอนงำเป็นต้องใช้กู่กับซิลิกอนสำหรับอัลลอยหลักกลุ่มทองแดง
- การเติมโบรอนร่วมกับซิลิคอน ทำให้โลหะผสมเงิน 950ที่ผสมทองแดงมีขนาดเกรนเล็กลง กลไก การ ลดขนาดเกรนยังไม่เป็นที่เข้าใจ ในที่นี้พบตะกอนที่มีองก์ประกอบหลักของทองแดง ขนาด ประมาณ 20 nm ที่รอยต่อเกรน กาดว่าตะกอนนี้เป็นสาเหตุทำให้ขนาดเกรนลดลง
- ในเงินเกรด 950 ที่ผสมทองแดง ซิลิคอน สังกะสีและ ดีบุก โบรอนร่วมกับการเติมสตรอนเชียม ลดขนาดเกรนจาก 0.62-0.77 mm (ที่มีค่าความแปรปรวน0.0081 – 0.056) เป็น 0.43 - 0.45 mm (ที่มีค่าความแปรปรวน0.017 – 0.11) และเพิ่มความแข็งแรงดึงจาก 172 เป็น 195- 216 MPa. โดย เดิมมีปริมาณโบรอน 2.6 - 3.9 ppm และสตรอนเชียมในช่วง 140 - 570 ppb

### ข้อจำกัดงานวิจัย

- การเตรียมชิ้นงานบางสำหรับตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน ยังหาเทคนิคที่ สามารถเตรียมชิ้นงานให้มีบริเวณบางเพียงพอให้ตรวจสอบมากกว่าการกัดด้วยไอออนแกลเลียม อาจจำเป็นต้องให้เทคนิคการตัดบางด้วยมีด Ultramicrotome
- การตรวจสอบปริมาณ โบรอนและสตรอนเชียมด้วย ICP-OES จำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีความ ชำนาญและใช้ช่วงการวัดปริมาณธาตุในสารละลายที่เหมาะสม จึงจะได้ผลชัดเจน
- การตรวจสอบอุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟส ด้วยการวัดอัตราการเย็นตัว และ DTA จำเป็นต้องให้ สภาวะการทดลองที่เย็นตัวช้ามาก ทำให้ยังไม่สามารถตรวจสอบขั้นตอนการแปลงเฟสได้ชัดเจน
- 4. การใช้โบรอนและสตรอนเชียมเพื่อลดขนาดเกรนนั้นมีจุดประสงค์หลักทางอุตสาหกรรมเพื่อ เพิ่มความสามารถในการผลิต ด้วยการลดการฉีกขาดขณะร้อนเนื่องจากการลดขนาดเกรนและ เพิ่มสมบัติทางกลให้เงินในระดับหนึ่ง แต่ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการควบคุมการผลิต เช่น การควบคุมปริมาณธาตุโบรอนและสตรอนเชียม อุณหภูมิการหล่อ เป็นต้น ดังนั้นการ พิจารณาการใช้งานจริงจึงต้องดูปัจจัยหลายอย่างรวมกัน

- การตรวจสอบธาตุบางชนิดไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายเช่น ออกซิเจน และ คาร์บอนที่มัก ปนเปื้อนจากการเตรียมชิ้นงานและ สภาวะในกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
- การตรวจสอบปริมาณชาตุด้วย EDS พบพีคหลอกที่เกิดจากความหนาของชิ้นงานไม่เท่ากัน และ ความขรุขระของผิวงาน รวมถึงความสามารถของหน่วยทดสอบ EDS ที่แม้จะเป็นหน้าต่างแบบ Ultrathin Beryllium window ซึ่งสามารถวัด ชาตุได้ถึงโบรอนแต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของ ปริมาณซึ่งทำให้ก่าการวัดไม่ชัดเจนและ การเลื่อนตำแหน่งของลำอิเล็กตรอนขณะตรวจสอบ

### ข้อเสนอแนะ

- ควรศึกษาอิทธิพลของธาตุผสมอื่นร่วมกับอัลลอยกันหมองที่เป็นที่ต้องการของตลาคเพื่อเพิ่ม สักยภาพให้แก่ส่วนอุตสาหกรรมการผลิต และควรพิจารณาจุคมุ่งหมายการวิจัยในเชิงบูรณการ เป็นหลัก อีกทั้งควรเป็นอัลลอยที่สามารถนำเศษเก่ากลับมาหล่อใหม่เพื่อลคต้นทุน โดยไม่ส่งผล เสียในการหลอมซ้ำ
- การเติมชาตุลดขนาดเกรนส่วนใหญ่มีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาให้ถื่ ถ้วนและ แนะนำการใช้งานแก่ผู้ผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงองก์รวม
- การวิเคราะห์ธาตุเบากลุ่มโบรอน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งยังหาไม่ได้ใน ประเทศไทย ได้แก่ สเปกโทรสโกปีการสูญเสียพลังงานของอิเล็กตรอนเบื้องต้นในรูปแบบการ วิเคราะห์เชิงคุณภาพ (EEL spectrum) และ Secondary Ion Mass spectroscopy (SIM) ซึ่ง สามารถตรวจสอบธาตุเบาเช่นโบรอนได้ชัดเจน

#### รายการอ้างอิง

- Pradyot P. <u>Handbook of Inorganic Chemicals</u>, 2002, pp. 253, 271, 275, 276, 313, 318, 818, 822, 826, 833, 842, 845, 935, 940, 941, 991, 992
- Christopher Raub. Use of Silver in Jewelry. <u>The Proceeding of the Santa Fe Symposium of</u> Jewelry <u>Manufacturing Technology</u>, 1989. pp. 241-256
- 3. Price, L.E. and Thomas G.J. Inst Metals. 1938, pp. 357-385
- 4. Vinal, G.W. and Schramm G.M. Metal Industry (N.T.). 1934, pp 1,15,22,100,151,231
- Carrano V Richard, and Mondillo A Ronald. <u>Tarnish-resistant Hardenable Fine Silver Al</u> <u>loys</u>. US. Patent No. 6,139,652, Date Oct. 31, 2000
- Bernhard Melvin, and Sivertson T. Jame. <u>Silver Alloy Compositions</u>. US. Patent No. 4,973,446, Date Nov. 27, 1990
- 7. Moore, J.J., Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemann, 1990, p85
- 8. Croce; Scott M. Anti-Tarnish Silver Alloy. US. Patent No.6,841,012, Date Nov. 27,1990
- เจษฎา จอกแก้ว, ผลของอินเดียมต่อสมบัติทางกลและความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ ลิงที่ผสมซิลิคอน, สาขาวิศวกรรมโลหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 :หน้า 48
- 10. ผศ.คร. เอกสิทธิ์ และ ศิริรัตน์ นิสารัตนพร , <u>โครงการผลิตอัลลอยผสมอินเดียมและ ซิลิคอน</u> เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
- 11. Charles E.T. White. Engineering applications of Indium. 1985, pp. 1-18, 83-91, 191-192.
- 12. Daniel Davitz. Silver Palladium Alloy. US. Patent No. 5, 037, 708 Date Aug. 6, 1991
- 13. Zamojski, Marek R. Silver Alloy. US. Patent No., 5, 558, 833. Date Sept. 24, 1996
- 14. Bernhard, et al. Silver alloy composition. US Patent No.4,973,446 Date Nov. 27, 1990
- Hiroshi Harigaya, Kazutoma Kasai, Michio Asahina. <u>Silver Alloys Having High Sulphura</u> <u>tion Resistance</u>. US. Patent No. 3, 811, 876. Dated May 21, 1974
- 16. ผศ.คร. เอกสิทธิ์ และ ศิริรัตน์ นิสารัตนพร , <u>การปรับปรุงคุณภาพเงินสเตอร์ลิงโดยการเติม</u> <u>ธาตุซิลิคอน</u>, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
- Daniel Davitz. <u>Silver Colored Alloy with low alloy percentage of Ni and Cu</u>. US. Patent No. 5, 187, 195. Date Oct. 6, 1998
- 18. Vaidyanathan T.K. and Prasad A. Precious Metals. Pergamon Press, 1932, pp. 293 299
- สมนึก วัฒนศรียกุล และคณะ <u>รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาและพัฒนา</u>
  <u>คุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ</u>. สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.), มกราคม 2544, หน้า 13

- Hull D., and Bacon D.J. <u>Strength of Crystalline Solid. Introduction to Dislocation</u>. Perga mon Press, 1989 p249
- Lars A., Lennart B., and Goucai C.. <u>Background of Theory. Solidification Characteristics of</u> <u>Alluminum Alloys</u>. America Foundrymen's Society, Inc. Illinois, 1996 pp.205-239
- 22. Easton M. A.and StJohn D. J., Met. Mater. Trans. A30 (1999) 1613.
- 23. Zener C., J. Appl. Phys. 20 (1949) 950.
- 24. Ershov G. S., Kasatkin A. A.and Golubev A. A., Russian Metallurgy 2, (1978) 62.
- 25. Johnson W. J.and Mehl R. F., Trans. AIME 145 (1939) 416.
- IQBAI N., <u>Real time investigation of Grain Nucleation and Growth During Solid to Liquid</u> <u>Phase transformation of Aluminum alloys</u>. Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pa-kistan,(2005)
- 27. Crossley F. A., Mondolfo L. F., Trans. AIME 191 (1951) 1143.
- 28. Mohanty P. S. and Gruzleski J. E., Acta. Metall. Mater. 43 (1995) 2001.
- Mondolfo L. F.and Farooq S., <u>Solidification processing (The Inst. of Metals, London)</u> (1988) p. 133.
- 30. Jones G. P., and pearson J., Metall. Trans. A24 (1976) 223.
- 31. Sigworth G. K., Metall. Trans, A22 (1986) 349.
- 32. Guzowski M. M., Sigworth G. K., and Sentner D. A., Metal. Trans. A18 (1987) 603.
- Vader M., and Noordegraaf J., <u>Light Metals</u> (Ed.) P. G. Cambell (Warrrendale, PA: TMS) (1989) p. 937.
- 34. Backerud L., Gustasfson P., and Jonsson M., <u>Aluminum</u> 67 (1991) 910.
- 35. Jones G. P., Proc. Conf. Solidification processing (The Inst. of Metals, London) (1988) p.496.
- 36. Schumacher P.and Greer A. L., Mater. Sci. and Engg. A, 178 (1994) 309.
- 37. Tondel P. A., <u>PhD Thesis</u>, (The University of Trondheim, Trondheim, 1994).
- 38. Johns P.G., Silver Alloys, UK Patent Application GB 2426250A . Date. May. 20, 2005
- Johns P.G., <u>Copper-Boron Master Alloy and Its Use in Making Silver-Copper Alloys</u>.
  World Intellectual Property Organization WO 2006/032933A1 . Date. Mar 30, 2006
- Ph.Maitrepierre, Thivellier D. and Tricot R., Influence of Boron on the Decomposition of Austenite in Low Carbon Alloyed Steels, <u>Metall. Trans.A</u>. Vol.6A 1975.pp. 287-301
- Hwang S.K. and Morris J.W., Jr., The Use of a Boron Addition to Prevent Intergranular Embrittlement in Fe-12Mn, <u>Metall. Trans.A</u>. Vol.11A 1980.pp. 1197-1205

- Dahle A.K., Tondel P.A., Paradies C.J. and Arnberg C., Effect of Grain Refinement on the Fluidity of Two Commercial Al-Si Foundry Alloys, <u>Metall. Trans.A</u>. Vol.27A 1996.pp. 2305-2313
- H. Baker, H. Okamoto. <u>ASM Handbook Volume 3 Alloy Phase Diagram</u>. ASM Interna tional, 1992, pp 2.31,2.37,2.40 2.85,2.121,2.148
- Wu P., Yu D.Y.and He X.L., Non-Equilibrium Solute Segregation to Austenitic Grain Boundary in Ferrum-Nickle alloy, <u>Acta. Metall. Mater</u>. Vol.14 No.6 2001.pp.525-531
- 45. Morito F., Danylenko N.I., Saito H. and Krajnikov A.V. Boron Distribution and Micro structure in Molybdenum Boron Alloys. <u>Metallic Materials with High Structural Efficiency</u>. Kluwer Acadimic. Netherlands.pp347-354.
- 46. Knop G. and Paul W., <u>Alpha-,Beta-,and Gamma-Rays Spectroscopy Vol.1</u>. Edited by Kai Siegbhan. Amsterdam: North-Holland Publishing Co.,1975
- Fleischer R.L., Price P.B. and Walker R.M., <u>Nuclear Tracks in Solids: Principles and Ap</u> <u>plications</u>. California. University of California Press. 1975.
- 48. American Society of Testing and Materials. <u>Annual Book of ASTM Standard</u>. Vol. 03.01,
  ASTM E 112 96, 2004, pp. 290 298
- 49. American Society of Testing and Materials. <u>Annual Book of ASTM Standard</u>. Vol. 03.01,
  ASTM E 8M 96, 1996, pp. 76 96
- Nafisi S., Ghomashchi R., Boron-Based Refiners: Implications in Conventional Casting of Al-Si Alloy, <u>Mater. Sci. and Eng. A</u>, 452-453, 2007, pp.445-449
- 51. ธรณินทร์ ไชยเรื่องศรี. จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพื้นฐานสำหรับโลหะวิทยา และวัสดุศาสตร์: สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเงินผสมอัลลอยเกรด 950



รูปที่ ก.1 โครงสร้างจุลภาคของ ชิ้นงานเงินผสมโบรอนในปริมาณต่างๆ



รูปที่ ก.2 โครงสร้างจุลภาคที่กำลังขยายต่างๆของ ชิ้นงานเงินผสมโบรอนและสตรอนเชียมในปริมาณต่างๆ
ภาคผนวก ข

ขนาดเกรนของเงินผสมอัลลอยเกรน 950



รูปที่ ข.1 ขนาดเกรนที่กำลังขยายต่างๆของ ชิ้นงานเงินผสมโบรอนในปริมาณต่างๆ



รูปที่ ข.2 ขนาดเกรนที่กำลังขยายต่างๆของ ชิ้นงานเงินผสมโบรอนและสตรอนเชียมในปริมาณต่างๆ

ภาคผนวก ค

การเตรียมตัวอย่างบางด้วย เทคนิคการสไลด์บางด้วย FIBเพื่อทดสอบกล้องทีอีเอ็ม

#### การเตรียมตัวอย่างบางด้วย เทคนิคการสไลด์บางด้วย FIBเพื่อทดสอบกล้องทีอีเอ็ม

ผลการศึกษากลไกการลดขนาดเกรนเริ่มต้นจากการเตรียมชิ้นงานด้วย Focus Ion beam milling รุ่น Quanta 200 3D (FIB) โดยใช้ชิ้นงาน 2 ประเภทคือ ชิ้นงาน control (No B, Sr)และ ชิ้นงาน 10.7B(75B) โดยใช้สภาวะในการเตรียมที่ 30 kV ยิงด้วยลำไอออนแกเลียม ด้วยความหนาเริ่มต้น 20 ใมครอนและผ่านการกัดกรดเพื่อเลือกขอบเกรน(1% กรดโครมิก + 10%H₂SO₄ + 90% H₂O โดย ปริมาตร) ติดบนกริดทองแดงและ ยิงตัดครึ่งชิ้นงานหลังจากนั้นจะหันด้านความหนาชิ้นงานขึ้นแล้ว ยิงด้วยกระแสสูง 10-20 nA เพื่อลดให้ชิ้นงานบางลงถึง 3 ไมครอน ตามด้วยกระแสปานกลางที่ 0.1-1 nA ให้ชิ้นงานบางลงถึง 100 nm แล้วใช้ กระแสต่ำที่ 0.01-0.05 nA เพื่อยิงให้ชิ้นงานบางที่ประมาณ 30 nm



รูปที่ ค.1 การเตรียมชิ้นงานด้วย FIB



รูปที่ ค.2 ภาพการสไลด์ชิ้นงานบางเพื่อทดสอบกล้องทีอีเอ็ม ด้วย เทคนิคการสไลด์บางด้วย FIB สำหรับชิ้นงาน10.7B(75B)



ภาคผนวก ง

การวิเคราะห์ผลจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบส่องผ่าน (TEM)

### แบบรูปมอเร แถบสว่างมืดที่มักถูกตีความสับสนกับภาพความแยกชัดสูง

เมื่อมีผลึกซ้อนทับกันและลำอิเล็กตรอนตกกระทบทะลุผ่านทั้งสองผลึก จะเกิดปรากฏ การณ์ การเลี้ยวเบนสอบครั้ง(double diffraction) หากความแตกต่างของพารามิเตอร์แลตทิสหรือ ความ ไม่ พอดีองแลตทิส(lattice misfit) มีค่าน้อย จุดเลี้ยวเบนสอลครั้งมีโอกาสเกิดขึ้นใกล้ๆกับจุดผ่านตรง 000 และ เมื่อใช้ช่องเปิดเลือกพื้นที่ในการสร้างภาพพื้นสว่างขนาดของช่องเปิดเลนส์วัตถุด้วยดังนั้นใน ภาพพื้นสว่างก็มีปรากฏณ์ที่เกิดจากการรบกวนของลำอิเล็กตรอนผ่านตรงและลำอิเล็กตรอนที่เกิดการ เลี้ยวเบนสองครั้งปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความต่างความเข้มที่มองเห็นเป็นแถบสว่างมืดคล้ายกับภาพ ความแยกชัดสูงและผู้ใช้กล้องทีอีเอ็มที่มีประสบการณ์น้อยมักตีความสับสนว่าเป็นความแยกชัดสูง แถบสว่างมืดดังกล่าวรู้จักกันในชื่อว่าแถบสว่างมืดมอเรหรือแบบรูปมอเร(Moire' fringes หรือ Moire' pattern) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้

#### ก. แถบสว่างมืดมอเรแบบขนาน

ถ้าผลึกหนึ่งมีระยะห่างของระนาบ d<sub>1</sub> ซึ่งสมนัยกับเวกเตอร์แลตทิสส่วนกลับ g<sub>1</sub> ส่วนอีกผลึก หนึ่งมีระยะห่างของระนาบ d<sub>2</sub> ซึ่งสมนัยกับเวกเตอร์แลตทิสส่วนกลับ g<sub>2</sub> หากการวางตัวของผลึกทั้ง สองอยู่ในลักษณะที่ระนาบ d<sub>1</sub> ขนานกับ d<sub>2</sub> โดยระยะห่างของระนาบ d<sub>1</sub> ไม่เท่ากับของ d<sub>2</sub> หรือ กล่าว ในเชิงแลตทิสส่วนกลับคือเวกเตอร์ g<sub>1</sub> ขนานกับ g<sub>2</sub> แต่มีความยาวหรือขนาดของเวกเตอร์แตกต่างกัน ดังนั้นเวกเตอร์ความแตกต่างของ Δg มีความสัมพันธ์ดังนี้

$$\mathbf{g}_1 = \mathbf{g}_2 + \Delta \mathbf{g} \tag{1}$$

ความยาวหรือขนาดของเวกเตอร์ความแตกต่างเขียนได้เป็น

$$|\Delta g| = |g_1 - g_2| = \frac{(d_2 - d_1)}{d_1 d_2}$$
(2)

ดังนั้น ในระยะห่างของแถบส่วนมืดในภาพซึ่งแทนด้วย  $\overset{\circ}{\mathrm{D}}$  จึ้งเขียนได้เป็น

$$D = \frac{d_1 d_2}{|d_2 - d_1|}$$
(3)

แถบสว่างมีคแบบนี้เรียกว่า แถบสว่างมีคมอเรแบบขนานหรือแบบกคอัค(parallel /compression Moire fringes)ซึ่งเกิดขนานกับระนาบแลตทิสทั้งสองและตั้งฉากกับเวกเตอร์ความแตกต่าง  $\Delta g$ , g, และ g<sub>2</sub>(ดังภาพ ข-1(ก))

#### ง. แถบสว่างมืดมอเรแบบหมุน

ถ้าระยะห่างของระนาบ d<sub>1</sub> เท่ากับของ d<sub>2</sub> และแทนด้วย d แต่ผลึกทั้งสองวางตัวอยู่ในลักษณะ ที่ระนาบ d<sub>1</sub> ไม่ขนานกับ d<sub>2</sub> หรือกล่าวในเชิงแลตทิสส่วนกลับคือ เวกเตอร์ g<sub>1</sub> มีความยาวหรือขนาด ของเวกเตอร์เท่ากับ g2 แต่หมุนทำมุมกันเท่ากับ β ในกรณีนี้

$$D \approx \frac{d}{\beta(radian)} \tag{4}$$

แถบสว่างมืคแบบนี้เรียกว่า แถบสว่างมืคมอเรแบบหมุน( rotation Moire' fringes) ซึ่งเกิดตั้ง ฉากกับเวกเตอร์ความแตกต่าง  $\Delta g$  (ดังรูป ข-1(ข))

### ค. แถบสว่างมืดมอเรแบบทั่วไป

ในกรณีทั่วไปเวกเตอร์ <sub>g,</sub>มีความยาวหรือขนาดของเวกเตอร์ไม่เท่ากับ <sub>g</sub>2 และหมุนทำมุมกัน เท่ากับ β ด้วย ซึ่งในกรณีนี้

$$D \approx \frac{d_1 d_2}{\sqrt{(d_2 - d_1)^2 - d_1 d_2 \beta^2}}$$
(5)

แถบสว่างมืดแบบนี้เรียกว่าแถบสว่างมืดมอเรแบบทั่วไป(general Moire' fringes) ซึ่งเกิดตั้งฉากกับ เวกเตอร์ความแตกต่าง  $\Delta g$  (ดังรูป ข-1(ค))

เนื่องจากระยะห่างของแถบสว่างมือมอเร D จะกว้างกว่าทั้ง d1และ d2 เสมอดังนั้น อาจนิยาม ตัวคูณกำลังขยาย (magnification factor, M) สำหรับระยะห่างเฉลี่ย  $\overline{d} = rac{1}{2} (d_1 + d_2)$ โดยที่

$$\mathbf{D} = \mathbf{M}\bar{\mathbf{d}} \tag{6}$$

สำหรับแถบสว่างมืดแบบขนา $\mu$   $M = \overline{d}/|d_1 - d_2|$  (7) สำหรับแถบสว่างมืดแบบหมุน M = 1/eta (8)

ประโยชน์การที่แบบรูปมอเรมีขนาดกว้างกว่าระนาบแลตทิส ทำให้สามารถใช้แถบสว่างมืด มอเรในการศึกษาโครงสร้างผลึกและความบกพร่องของโครงสร้างผลึกซึ่งจะถูกขยายขนาดขึ้นใน แบบรูปมอเรด้วย โดยเฉพาะในกล้องทีอีเอ็มรุ่นเก่าแก่ที่การศึกษาในระดับระนาบแลตทิสทำได้ยาก เพราะขีดจำกัดของกวามแยกชัด แต่ในปัจจุบันซึ่งกล้องทีอีเอ็มได้พัฒนาจามีครวามแยกชัดในระดับ ระนาบแลตทิสและระดับอะตอม ทำให้สามารถมองเห็นระนาบแลตทิสหรืออะตอมได้โดย ตรงและ ศึกษาโครงสร้างผลึกและความบกพร่องด้วยแบบรูปมอเรจึงมีกวามสำคัญลดลง(*Gref, 2003*) สิ่งที่ ต้องการเน้นในที่นี้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้กล้องทีอีเอ็มคือ พึงระวังการตีกวามผิดว่าแบบรูปมอเรคือภาพ กวามแยกชัดสูง



รูปที่ ง.1 (ก)แถบสว่างมืคมอเรแบบขนาน (ข) แถบสว่างมืคมอเรแบบหมุน (ค) แถบสว่างมืคมอเร แบบทั่วไป และ ความสัมพันธ์ความแตกต่างกัน $\Delta_{
m g}$  (ปรับเปลี่ยนจาก Graef[2003])

## การตีความปรากฏการณ์ละเอียดในปบบรูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่

ปรากฏการณ์ละเอียดในรูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่ สามารถให้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งที่เรียกกันโดยรวมว่า ความบกพร่อง(defects) แบบต่างๆในโครงสร้างผลึก ของชิ้นงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสาเหตุต่างๆ อาจทำให้เกิดผลกล้ายกลึงกันในแบบรูปการเลี้ยวเบน อิเล็กตรอน ซึ่งทำให้แบบรูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่อาจมีผลจากความลกพรองหลาย แบบอยู่ร่วมกัน ดังนั้น การตีกวามต้องระมัดระวังและกวรหากวามสอดกล้องกับภาพโดยเฉพาะภาพ พื้นมือ ซึ่งจะช่วยให้ได้การตีกวามที่ถูกต้อง

โดยภาพรวมแล้วปรากฎณ์การละเอียดในรูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบเลือกพื้นที่ อาจแบ่งตามลักษณะปรากออกได้เป็น

- 1) จุดเพิ่มเติม(extra spot)
- 2) แฉก(streaks) และการเลี้ยวเบนกระจาย(diffuse reflections)
- 3) การแขกของจุด(spot splitting) และ จุดดาวเทียม(satellite spots)
- 4) กำแพงความเข้ม( wall of intensity)

ในการอธิบายปรากฏการณ์ละเอียคเหล่านี้ อาจแบ่งหัวข้อตามสาเหตุ แล้วอธิบายถึงลักษณะที่ ปรากฏบนรูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าว แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจะตรงกันข้าม กล่าวกือ เรามักสังเกตเห็นลักษณะที่ปรากฏในแบบ รูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนก่อน แล้วจึงพยายามตีกวามเพื่อหาสาเหตุได้ในภายหลัง

1. จุดเพิ่มเติม(extra spot)

## 1.1 การเลี้ยวเบนหลายครั้ง

เนื่องจากความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนมีค่าน้อย ซึ่งทำให้มุมแบรกก์( $heta_B$ ) มีค่าน้อยด้วย ดังนั้น อิเล็กตรอนจึงอาจเกิด การเลี้ยวเบนหลายครั้ง(Multiple diffraction) และความเข้มของจุดเลี้ยวเบนต้อง อธิบายด้วย ทฤษฎีไดนามิกส์(dynamical theory) อย่างก็ตาม ในแบบรูปการเลี้ยวเบนแบบเลือกพื้นที่ โดยทั่วไป ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้โดยการพิจารณาการเลี้ยวเบนสองครั้ง(double diffraction)

# 1.1.1 การเลี้ยวเบนสองครั้งในสองวัฏภาค

ชิ้นงานอาจมีสองวัฏภาคซ้อนทับกันอยู่ ตัวอย่างเช่น ตะกอน(precipitates) ผลึกแฝค(twins) ฟิล์ม บนผิว(surface film) หรืออื่นๆ ที่แทรกอยู่ต่างระดับกันในวัฏภาคแวคล้อมหรือเมทริกซ์(matrix) ทำให้ เกิดการเลี้ยวเบนสองครั้งร่วมกับเมทริกซ์ เช่น ลำอิเล็กตรอนที่เลี้ยวเบนจากระนาบของเมทริกซ์ มาแล้ว อาจเกิดการเลี้ยวเบนครั้งที่สอง เมื่อเดินทางผ่านตะกอนหรือผลึกแฝคที่แทรกอยู่ภายในเมท ริกซ์ในระดับต่ำกว่าตามทิศการตกกระทบ(รูป ง.2) หรือในทางกลับกัน ลำอิเล็กตรอนที่เลี้ยวเบนจร ระนาบของตะกอนหรือผลึกแฝคที่ผิวบนของชิ้นงานอาจเกิดการเลี้ยวเบนครั้งที่สอง เมื่อเดินทางผ่าน เมทริกซ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าตามทิศงองการตกกระทบ(รูป ง.3)เป็นต้น



รูปที่ ง.2 การเลี้ยวเบนสองครั้งในสองวัฏภาค ก)ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบน h<sub>1</sub>k<sub>1</sub>I<sub>1</sub> จากเมทริกซ์เกิดการ เลี้ยวเบนครั้งที่สองในตะกอนหรือผลึกแฝดที่อยู่ในระดับต่ำกว่า ง) ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบน h<sub>2</sub>k<sub>2</sub>I<sub>2</sub> จาก ตะกอนหรือผลึกแฝดเกิดการเลี้ยวเบนครั้งที่สองในเมทริกซ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า[51]

ในการตีกวามแบบรูปการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนที่มีจุดเพิ่มเติมจากการเลี้ยวเบนสองกรั้งใน กรณีนี้ วิธีการที่เข้าใจง่ายคือการพิจารณาว่า ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนต่างๆ ประพฤติเสมือนเป็นลำ ้อิเล็กตรอนตกกระทบ ดังตัวอย่างในรูป ง.3 ซึ่งสมมติว่าการเลี้ยวเบนครั้งแรกเกิดที่ตำแหน่ง 1 และได้ แบบรูปการเลี้ยวเบนของเมทริกซ์ในที่นี้เมทริกซ์(M) มีโครงสร้างผลึกแบบ fcc และลำอิเล็กตรอนตก กระทบในแกน โซน[001]fcc ดังนั้นแบบรูปการเลี้ยวเบนของเมทริกซ์ย่อมมีลักษณะดังรูป ง.4 จากนั้น ้ถำอิเล็กตรอนผ่านตรงและถำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนจากเมทริกซ์เกิดการเลี้ยวเบนครั้งที่สองภายใน ตะกอนนั้นกือ ที่ตำแหน่ง2 ในรูป ง.3 เกิดเป็นแบบรูปการเลี้ยวเบนของตะกอนซ้อนอยู่กับแบบรูปการ ้เลี้ยวเบนของเมทริกซ์ หากตะกอน(P) มีโครงสร้างผลึกแบบ fcc เช่นกัน แต่มีพารามิเตอร์แลตทิสมา กกว่า และหากแกน โซน[001]<sub>ตะกอน</sub> ขนานกับแกน โซนแบบรูปการเลี้ยวเบนที่เกิดจากลำอิเล็กตรอน ้ผ่านตรง ย่อมมีลักษณะดังรูป ง.4 ง) ทำนองเดียวกัน แบบรูปการเลี้ยวเบนของตะกอนในลักษณะ ้เดียวกันย่อมเกิดจากลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนอื่นๆ ด้วย แต่จุดศูนย์กลางเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ที่จุด ้เลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนนั้นๆ เช่นในกรณีของ 020M แบบรูปการเลี้ยวเบนของตะกอนจะ ในรูปง.4 ค) ดังนั้นหากพิจารณาว่าลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนทั้ง 8 ลำรอบๆ ลำ เกิดที่ตำแหน่ง d ้อิเล็กตรอนผ่านตรง เกิคการเลี้ยวเบนในตะกอนด้วย แบบรูปการเลี้ยวเบนทั้งหมดจะซ้อนทับกันและ ้มีจุคเลี้ยวเบนกระจายอยู่ล้อมรอบจุคเลี้ยวเบนของเมทริกซ์อย่างเป็นระเบียบ คังแสคงในรูปง.4 ง) ทั้งนี้ ้อาจเกิดจุดเพิ่มเติมได้อีกหากถำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนอื่นๆที่อยู่ห่างศูนย์กลางออกมาเกิดการเลี้ยวเบนใน ตะกอนด้วย แต่การตีความก็ทำได้ทำนองเดียวกันคือพยายามวัดและหาดัชนีของแบบรูการเลี้ยวเบน ้ของตะกอนที่เกิดจากลำอิเล็กจตรอนผ่านตรงในรูป ง.4 ง) ให้ได้ก่อน จากนั้นใช้กระดาษลอกลายลอก แบบรูปการเลี้ยวเบนดังกล่าว แล้วเลื่อนตำแหน่งจุดศูนย์กลางไปยังจุดเลี้ยวเบนต่างๆ เพื่อหากวาม สอดคล้องและ ข้อสรุป



รูปที่ ง.3 ภาพเสมือนแสคงแนวรังสีการเลี้ยวเบนสองครั้งในชิ้นงานที่มีสองเฟสซ้อนทับกันอยู่ พึง ระลึกว่ามุมเลี้ยวเบนมีค่าน้อยมาก และ ลำอิเล็กตรอนตรงและ ลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนจากเมทริกซ์จะ ตกกระทบและทะลุผ่านโครงสร้างผลึกของตะกอน เกิดแบบรูปการเลี้ยวเบนของตะกอนที่มีลักษณะ เหมือนกัน แต่มีจุดศูนย์กลางเลื่อนไปตามตำแหน่งของลำอิเล็กตรอนแต่ลำเนื่องจากเมทริกซ์กับ ตะกอนเป็นวัฏภากที่ต่างกัน ดังนั้นโดยทั่งไป มุมเลี้ยวเบน  $\theta_{B1} = \theta_{B2}$  [51]



รูปที่ ง.4 ก) แบบรูปการเลี้ยวเบนจาก [001]เมทริกซ์(•)ซึ่งมีโครงสร้าง fcc ข)แบบรูปการเลี้ยวเบนจาก [001]<sub>ตะกอน</sub> ()ซึ่งตะกอนมีโครงสร้างผลึก fcc เช่นกัน (พิจารณามุมเลี้ยวเบน  $heta_{B1}$ และ  $heta_{B2}$ เปรียบเทียบกับรูป ง.3) ค) จุดเลี้ยวเบนครั้งที่สอง (d) ที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอน เลี้ยวเบน020<sub>M</sub> แบบรูปการเลี้ยวเบนเหมือนกันแต่จุดศูนย์กลางเลื่อนไปอยู่ที่จุดเลี้ยวเบน 020<sub>M</sub> ง) จุด เลี้ยวเบนครั้งที่สอง (d) ที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอนเลี้ยวเบนทั้ง 8 ลำรอบลำอิเล็กตรอน ผ่านตรง [51]

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2522 ที่ เขตป้อมปราบ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

- ปีการศึกษา 2541 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปีการศึกษา 2545 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปีการศึกษา 2551 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย